UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA INCORPORADA A LA U. N. A. M.

ESCUELA DE CIENCIAS QUIMICAS

Estudio sobre Sistemas Semisólidos de Rectificación Electrolítica

TESIS

que para obtener el Título de INGENIERO QUIMICO

presenta

ARTURO NAVA BOLAÑOS



Universidad Nacional Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

ESTUDIO SOBRE SISTEMAS SEMISOLIDOS DE RECTIFICACION ELECTROLITICA

ARTURO NAVA BOLAÑOS

MEXICO, D.F. 1965

A mis Padres con eterna gratitud.

> A mis Hermanos y Tios.

Agradezco al señor Ing. Enrique Villarreal Domingues, la atención prestada para el desarrollo de este trabajo.

INTRODUCCION

LA INTENCIÓN QUE ANIMÓ EL PRESENTE TRABAJO FUE ENCONTRAR --SISTEMAS DE RECTIFICACIÓN ELECTRULÍTICA, EMPLEANDO PASTAS DE DIF<u>E</u> RENTES MATERIALES COMERCIALES, CON EL FIN DE SUSTITUIR A LOS ELE<u>G</u> ROLITOS LÍQUIDOS.

SE CONSIDERÓ NECESARIO HACER UNA PRESENTACIÓN LO MÁS EXTEN SA POSIBLE DE TODOS LOS ASPECTOS QUE ABARCA EL TEMA, POR NEDIO DE UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ALGUNAS CONSIDERACIONES DE ORDEN --TEÓRICO QUE APARECEN EN LOS PRIMEROS CAPÍTULOS.

DESPUÉS SE NUESTRA EL ASPECTO EXPERIMENTAL DEL TRABAJO, EN-EL CUAL SE ESTUDIARON DIVERSOS FENÓMENOS DE LA RECTIFICACIÓN ELE<u>G</u> TROLÍTICA EN GENERAL Y SE SELECCIONARON LOS SISTEMAS SEMISÓLIDOS-QUE REUNÍAN MEJORES CARACTERÍSTICAS DE EFICIENCIA Y ESTABILIDAD.-

EN LA PARTE FINAL SE HACE MENCIÓN AL INTERESANTE FENÓMENO -DE LA RECTIFICACIÓN ELECTHOLÍTICA, SEÑALANDO LAS DIVERSAS QUE SE-HAN ELABORADO Y TRATANDO DE INTERPRETAR EL MECANISMO DE ACUERDO -CON EXPERIENCIAS E INVESTIGACIONES ANTERIORES.

POR ÚLTIMO SE HIZO UN RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DEL THABAJO EXPERIMENTAL, PARA DISCUTIR SUS POSIBILIDADEJ PRÁCTICAS Y FORMULAR CONCLUSIONES.

CAPITULO I

SISTEMAS DE RECTIFICACION PARA CORRIENTE ELECTRICA

1) Por emisión termoionica

2) Por semiconductores

3) Sistemas electrolíticos

3

SISTEMAS PARA LA RECTIFICACIÓN DE CORRIENTE ELECTRICA,

PARA CENTHAR EL TEMA DE ESTE TRABAJO, SE HABLARÁ PRIMERAMEN TE DE LA RECTIFICACIÓN ELÉCTRICA EN GENERAL. EXISTEN VARIOS SIS-TEMAS PARA SUMINISTRAR CORHIENTE DIRECTA A PARTIR DE LÍNEAS DE CO RRIENTE ALTERNA, YA SEA MONO O TRIFÁSICA. SE PUEDEN CLASIFICAR -LOS SISTEMAS DE RECTIFICACIÓN EN TRES GRUPOS: POR EMISIÓN ELECTRÓ NICA, POR SEMICONDUCCIÓN EN SÓLIDOS CRISTALINOS Y POR MEDIO DE --SISTEMAS ELECTROLÍTICOS.

1) POR EMISIÓN TERMOIÓNICA.

SI SE CALIENTA AL ROJO UN FILAMENTO DENTRO DE UN TUBO AL VA CÍO JUNTO A UNA PLACA, PASA CORRIENTE ENTRE AMBOS ELECTRODOS CUAN DO EL FILAMENTO ES NEGATIVO CON RESPECTO A LA PLACA, PERO NO CUAM DO ES POSITIVO. ESTA CORRIENTE SE EXPLICA POR LA EMISIÓN TERMOIÓ-NICA DEL FILAMENTO Y POR LA ATRACCIÓN QUE SUFREN LOS ELECTRONES -HACIA EL ELECTRODO VECINO



FIGURA 1 SISTEMA DE RECTIFICACIÓN POR EMIBION

LA EMISIÓN TERMOIÓNICA DE ELECTRONES EN UN CUERPO GALIENTE-Constituye el principio en que se funda el funcionamiento de los-Bulbos o lámparas electrónicas. La más sencilla de éstas, como --Puede verse en la figura 1, es el tubo de dos elementos o diodo,que consta de un tubo al vacío en el cual se encuentran un fila-mento y una placa metálica.

SE PUEDE VER QUE CUANDO EL PUNTO À ES POSITIVO, LA CORRIEN-TE VA DE LA PLACA AL FILAMENTO; DEL FILAMENTO A B; DE B A C A TRA VÉS DE LA CARGA Y DE VUELTA AL PUNTO A. PERO CUANDO EL EXTREMO A-ES NEGATIVO NO SE REALIZA LA EMISIÓN, SUPRIMIÉNDOSE LOS SEMICI --CLOS NEGATIVOS Y LLEVÁNDOSE A CABO LA RECTIFICACIÓN, QUE EN ESTE-CASO SE HA DENOMINADO DE MEDIA GNDA.



CIRCUITO RECTIFICADOR CON

DE ONDA COMPLETA

PARA LA RECTIFICACIÓN DE ONDA COMPLETA, O SEA LA QUE APROVE CHA TODOS LOS MEDIOS CICLOS, SE USAN CIRCUITOS COMO EL DE LA FIG.2 QUE CONSTA DE UN THANSFORMADOR T CON TRES DEVANADOS SOBRE UN NÚ-CLEO DE HIERRO, Y DE UN TUBO CON DOS ÁNODOS. EL PRIMARIO DEL TRANS FURMADOR VA A LA LÍMEA DE CONHIENTE ALTERNA, EL DEVANADO SECUNDA- RIO 1-2 VA A LOS ÁNODOS P_1 Y P_2 , EL TERCER DEVANDO SIRVE PARA CA-LENTAR EL FILAMENTO F. LAS DERIVACIONES 3 Y 4 DEL SECUNDARIO VAN-AL CIRCUITO EXTERNO DE LA CARGA. EN EL INSTANTE EN QUE EL EXTREMO 1 DEL DEVANADO INFERIOR ES POSITIVO, LA CORRIENTE VA DE P_1 A F; -DE F A 4; DE 4 A 3 A TRAVÉS DE LA CARGA Y DE NUEVO A 1. GUANDO EL EXTREMO 2 ES EL POSITIVO, EL CAMINO QUE SIGUE LA CORRIENTE VA DE- P_2 A F; DE F A 4, A THAVÉS DE 4 A 3 EN LA CARGA, Y DE NUEVO A 2.-POR LO TANTO, LA CORRIENTE QUE CINCULA POR LA RESISTENCIA EN EL -CIRCUITO EXTRENO LLEVA SIEMPRE LA MISMA DIRECCIÓN.

CUANDO LA AMPOLLA DEL DIODO CONTIENE CIERTO GAS LOS ÁTOMOS-DE ÉSTE SON BOMBARCEADOS POR LOS ELECTRONES QUE VIENEN DEL CÁTODO, ICNIZÁNDOSE AL PLADER ELECTRONES ESTOS IONES GASEOSOS LLEVAN GA<u>R</u> GAS POSITIVAS Y TIENDEN A NEUTRALIZAR LA CARGA ESFACIAL QUE RODEA AL CÁTODO, CON LO QUE AUMENTA LA EMISIÓN DE ELECTRONES EN ÉSTE.

PODEMOS CITAR COMO EJEMPLO DE ESTOS TUBOS AL RECTIFICADOR -"TUNGAR" y AL RECTIFICADOR DE VAPOR MERCURIAL O "IGNITRÓN".

EL TUBO RECTIFICADOR "TUNGAR" CONTIENE ARGÓN U OTRO GAS I--NEHTE A BAJA PRESIÓN, UN CÁTODO DE WOLFRAMIO EN FORMA DE ESPIRAL-PEQUEÑA Y UN ÁNODO DE GRAFITO. HAY RECTIFICADORES "TUNGAR" TANTO-PARA MEDIA ONDA COMO PARA ONDA COMPLETA, Y ENCUENTRAN SU USO MÁS-FRECUENTE EN LOS APARTOS PARA CARGAR ACUMULADORES.

EL RECTIFICADOR DE ARCO O "IGNITRÓN" CONSTA DE UN ELECTRODO DE MERCURIO Y OTRO DE GRAFITU, DENTRO DE UNA AMPOLLA DE CRISTAL O DE ACLRO, EN LA QUE SE HIZO EL VACÍO. PARA HAGERLO FUNCIONAR, UN ELECTRODO AUXILIAR TUCA MOMENTÁNEAMENTE EL DEPÓSITO DE MERCURIO -RETIRÁNDUSE LUEGO, FORMANDO UN ARCO. ESTE PRODUCE VAPORES DE MER-CURIO QUE SE IONIZAN AL CHOCAR CON LOS ELECTRONES QUE VIENEN DE LA

SUPERFICIE DEL DEPÓSITO, ESTABLECIÉNDOSE ASÍ UNA COPRIENTE ENTRE-LOS ELECTRODOS. AL CONECTAR EL DISPOSITIVO A LA LÍNEA DE CORRIEN-TE ALTERNA, HABRÁ CONDUCCIÓN SÒLO CUANDO EL ELECTRODO DE MERCURIO ES NEGATIVO, LO CUAL EXPLICA LA ACCIÓN RECTIFICADORA DEL APARATO PARA SUBINISTRAR UNA CORRIENTE RECTIFICADA A ONDA COMPLETA HAY --QUE UTILIZAR DOS ÁNODOS, Y EN EL CASO QUE LA LÍNEA SEA POLIFÁSICA SE REQUIEREN MÁS.

2) POR SEMICONDUCTORES.

EXISTEN DIVERSOS TIPOS DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA; EN LOS ELE<u>C</u> TROLITOS Y EN LOS GASES SE VERIFICA POR EL TRANSPORTE DE IONES; -EN LOS METALES LA CONDUCCIÓN DE LA CORRIENTE SE LLEVA A CABO POR-EL MOVIMIENTO DE LOS ELECTRONES, Y EN LOS AISLADORES NO PUEDE CO<u>N</u> SIDERARSE LA EXISTENCIA DE CONDUCCIÓN, SINO SOLAMENTE UN PEQUEÑO-DESPLAZAMIENTO DE CARGAS EN EL INTERIOR MISMO DE LOS ÁTOMOS, EXI<u>S</u> TEN OTROS TIPOS DE SUSTANCIAS QUE AUNQUE SE PARECEN A LOS METALES EN CUANTO A QUE SU CONDUCCIÓN ES POR ELECTRONES, SIN EMBARGO SU -CONDUCTIVIDAD ES INTERMEDIA ENTRE CONDUCTORES Y AISLADORES, ADE--NÁS DE POSEER UN COEFICIENTE DE TEMPERATURA NUGATIVO, O SEA ---QUE AL CALENTARSE DISMINUYE SU RESISTENCIA, À ESTAS SUSTANCIAS SE LES CONOCE CON EL NOMBRE DE SEMICONDUCTORES.

EL CAMBIO DE LA RESISTENCIA CON LA TEMPERATURA SE PUEDE EX-PLICAR ASÍ: EN UN METAL HAY ELECTRONES LIBRES CAPACES DE DESPEA--ZARSE AL APLICAR UNA DIFERENCIA DE POTENCIAL, SI SE DISMINUYE EN-TONGES LA TEMPERATURA DEL METAL, DISMINUYE TAMBIÉN LA VIBRACIÓN -TÉRMICA DE SUS ÁTOMOS Y LA RESISTENCIA SERÁ MENOR, YA QUE LOS E--LECTRONES ENCONTRARÁN MENOR OPOSICIÓN DENTRO DEL METAL EMPERO EN

LOS SEMICONDUCTORES, LOS ELECTRONES LIBRES PERTENECEN A NIVELES DE ENERGÍA INFERIORES A LA BANDA DE CONDUCCIÓN Y AL AUMENTAR LA TEMP<u>E</u> Ratura, el número de electrones que puede alcanzar el nivel de co<u>n</u> Ducción, también aumenta.

SI SE DISUELVEN TRAZAS DE ARSÉNICO EN SILICIO, ENTONCES EN -LA RED CRISTALINA HABRÁ UN ELECTRÓN MÁS POR CADA ÁTOMO DE ARSÉNICO DISUELTO, LLEVÁNDOSE LA CONDUCCIÓN A CABO POR EL MOVIMIENTO DE LOS ELECTRONES EN "EXCESO", A ESTE TIPO DE MATERIALES SE LES DENOMINA-TIPO "N" PORQUE SUS CARGAS MÓVILES SON NEGATIVAS. POR EL CONTRARIO, SI SE DISUELVEN PEQUEÑAS CANTIDADES DE BORO EN SILICIO SE PRODUCE-UN HUECO EN LA RED CRISTALINA QUE ES CAPAZ DE ACEPTAR ELECTRONES," REALIZÁNDOSE ENTONCES UNA CONDUCCIÓN POR "HUECOS", O SEA QUE LOS -ELECTRONES VAN PASANDO DE UNOS ÁTOMOS, A LOS HUECOS DEJADOS POR O-TROS ELECTRONES. À ESTOS SEMICONDUCTORES SE LES HA DENOMINADO TIPO "P", PORQUE ACTÚAN COMO SI FUERAN POSITIVOS, YA QUE LOS "HUECOS" – TIENEN UN MOVIMIENTO APARENTE CONTRARIO AL MOVIMIENTO DE ELECTRONES.

SI SE MACE UN EMPALME DE DOS MATERIALES SUMICONDUCTORES, UNO TIPO "N" Y OTRO TIPO "P"SE FORMA UNA BARRERA ENTRE AMBOS SEMICON--DUCTORES QUE OBRA COMO VÁLVULA, A ESTOS DISPOSITIVOS SE LES CONOCE COMO VARISTORES

AL APLICAR POTENCIALES EN AMBOS SENTIDOS SOBRE UN DISPOSITI-VO BARHERA, SE PUEDE OBSERVAR UN AUMENT: BRUSCO DE LA CORRIENTE EN UN SENTIDO, MIENTRAS EN SENTIDO CONTHARIO LA CORHIENTE ES CONSIDE-RABLEMENTE MENOR, SE HAN DENOMINADO COMO SENTIDOS "DIRECTO" E "IN-VERSO" A LAS DIRECCIONES DE CONDUCCIÓN Y BLOQUEO, RESPECTIVAMENTE,

EN LA FIGURA 3 SE PUEDEN OBSERVAR LAS CARCTERÍSTICAS INTENS<u>I</u> "DAD-POTENCIAL DE LA BARRERA.



CARACTERISTICAS ESTATICAS DE UN VARISTOR PARA AMBOS Sentidos de Corriente.

LA RESISTENCIA DE LA BARRERA ESTÁ DADA POR LA RELACIÓN Y/X, PARA POTENCIALES UNIDIRECCIONALES, EN CUALQUIER PUNTO.

CUANDO SE APLICA UNA CORRIENTE ALTERNA, ESTE SISTEMA ACTÚA-COMO DIODO RECTIFICADOR Y SU RESISTENCIA ESTARÁ DADA PARA CUALQUIER PUNTO FOR LA RELACIÓN dE/OI; QUE CORRESPONDE EN LA FIGURA A dY/dX,

ÉXISTEN DIVERSOS TIPOS DE CONEXIÓN DE DIODOS, YA SEAN PARA-Cohriente Monu- o thifásica, estos son: de media onda, de onda co<u>m</u> Pleta con derivación central y de onda completa tipo puente.

VER FIGURAS 4 Y 5.



BEONDA COMPLETA

CONTACTO CENTRAL





CI ONDA COMPLETA



PUENTE









FIGURA 5 A) TRIFASICO SEMIONDA





B) TRIFASICO CONTACTO CENTRAL



C) TRIFASICA TIPO PUENTE



LADA VARISTOR SE SIMBOLIZA POR UN TRIÁNGULO LLENO (ÁNODO) Y UNA RAYA (CÁTODO). EL VÉRTICE DEL TRIÁNGULO INDICA EL SENTIDO CON-VENCIONAL DE LA CORHIENTE. POR LO TANTO CUANDO LA PARTE SUPERIOR – DEL TRANSFONMADOR ES POSITIVA. CONSIDERANDO EL ESQUEMA DEL PUENTE-DE LA FIGURA 4C; LA CORRIENTE PASA POR EL VARISTOR 1, LUEGO A TRA-VÉS DE LA RESISTENCIA ENTERNA R_L REGRESANDO POR EL VARISTOR 4. SI-LA PARTE INFERIOR ES POSITIVA, LA CORRIENTE PASA POR 3, SIGUE A LO LARGO DEL CIRCUITO DE CARGA Y VUELVE A TRAVÉS DE 2. COMO SE VE LA-CORRIENTE SIEMPRE ESTARÁ PASANDO EN EL MISMO SENTIDO,

LOS VARISTORES SE PUEDEN CLASIFICAR EN: DE CONTACTO SUPERFI-CIAL, O RECTIFICADORES METÁLICOS, POR EJEMPLO: CU-CU₂O; FE-SE Y CU -CUS; O DE CONTACTO POR PUNTA Y PLACA V.GR. SI Y GE.

EL RECTIFICADOR DE CU/CU₂O HA SIDO DESCRITO POR GRONDAHL(<u>111</u>) BÁSICAMENTE CONSTA DE UNA LÁMINA DE COBRE (DISCO) OXICADO POR UNA, O POR LAS DOS GARAS, CON UNA CAPA FUERTEMENTE ADHERIDA DE ÓXICO C<u>U</u> PROSO, LA CUAL POR UNA PARTE TIENE UN CONTACTO CON EL COBRE "MADRE" Y POR OTRA CON EL ÓXIDO. EN UN CIRCUITO ELÉCTRICO, UN DISPOSITIVO-DE ESTA NATURALEZA DEJARÁ PASAR MÁS FÁCILMENTE LA CORRIENTE DEL CU₂O AL CU, QUE EN EL SENTIDO OPUESTO. LAS RESISTENCIAS SON UNA FUNCIÓN DEL VOLTAJE QUE SE APL-CA. EN LOS TIPOS SENCILLOS DE LABORATORIO -LAS HELACIONES DE HESISTENCIA DEL CU₂O AL CU, COMPARADA CON LA DEL CU AL CU₂O, SON DEL ORDEN DE LA 3, PERO EN LA PRÁCTICA, COMO RE--PORTA SMITH, PUEDE LELVARSE HASTA 1: 10000;(<u>10B</u>). EL COBRE HA DE -SER MUY PURO; SU CIMPIEZA ES MUY IMPORTANTE ANTES DE LA FORMACIÓN-DEL ESTRATO DE ÓXICO CUPROSO, NO DEBIENDO HABER PRÁCTICAMENTE CUO.

LA FIGURA DA MUESTHA LA SECCIÓN TRANSVERSAL ESQUEMÁTICA DE -UNO DE ESTOS RECTIFICADORES, LA BARRERA SE ENCUENTRA ENTRE EL COBRE Y EL ÓXIDO, LOS ELECTRONES PASAN FACILMENTE DEL COURE AL ÓXIDO, DE NUDO QUE EL SENTIDO CONVENCIONAL DE LA CORRIENTE ES DEL ÓXIDO AL -COURE, LOS HECTIFICADORES PEQUENOS SE UTILIZAN EN CIRCUITOS DE CO-MUNICACIONES Y LOS GRANDES, PARA RECTIFICAR CORRIENTES ELEVADAS.

ÈL RECTIFICIDOR DE SELENIO CONSISTE, ESENCIALMENTE, DE UNA -CAPA DE SELENIO INTERCALADA ENTRE COS DISCOS DE METAL, UNO DE ÉS--TIS ES CASI SIEMPRE DE ACERO O DE ALUMINIO, SIRVE COMO PORTANTE DE LA CAPA DE SELENIO Y CONSTITUYE UNO DE LOS ELECTRODOS DEL RECTIFI-CADOR. LA LINA PLACA LLAMADA CONTRALLECTRODO O ELECTRODO FRONTAL, ESTÁ MECHA DE UNA ALEACIÓN MUY FUSIBLE. PARA ESTE EJEMPLO, LA BA--RREMA SE ENCUENTRA LITTE EL SELENIO Y LA ALEACIÓN, COMO SE INDICA-EN LA FISURA ÓB. LOS ELECTRONES PASAN FÁCILMENTE DE LA ALEACIÓN AL SELENIO, SIENDO EL SENTIDO "DIRECTO" DE LA CORRIENTE DEL SELENIO A LA ALEACIÓN.

UN RECTIFICADOR DE SELENIO NO NECESITA TANTOS ELEMENTOS EN -SERIE COMO EL DE CU/CU₂O, PARA UNA DIFERENCIA DE POTENCIAL DADA, -DE MODO QUE TIENE LA VENTAJA DE MENOR PESO Y TAMAÑO, AL EMPLEAR C<u>O</u> RELENTES ELEVADAS.

ÉL RECTIFICADOR DE SILICIG, COMO PUECE VERSE EN LA FIGURA 6C ESTÁ COMPUESTO POR UNA PLACA Y UN CONTACTO PUNTIFORME LLAMADO "BI-GOTE DE GATO". LA PLACA ES UN PEQUEÑO DISCO DE SILICIC CON UNA DE-LAS TERMINALES SOLUADAS Y EL BIGOTE DE GATO, NO ES MÁS QUE UN ALAM-BRE DE MOLFRAMIO, PLATINO O BRONCE FUSFORADO. EL SENTIDO DE LA CO-RAIENTE ES DEL SILICIO AL ALAMBRE.

EXISTE UNA MODIFICACIÓN INDUSTRIAL QUE HACE A LOS RECTIFICAD<u>o</u> Res de silicio ser capaces de manejar potencias hasta del orden de UN megamatt.

EL RECTIFICADOR DE GERMANIO, CUYA CONSTRUCCIÓN SE PARECE A -LA DEL SILICIO, ES EL VARISTOR MÁS USADO DE LOS DE CONTACTO PUN---TUAL: COMO SIRVE PARA LOS NISMOS FINES JUE UN TUBO DIODO, SE LE --SUELE LLAMAR DIODO DE GERMANIO. LA MAYORÍA DE ESTOS RECTIFICADORES RESISTEN POTENCIALES INVERSOS DE 75 V, Y ALGUNUS HASTA EL DOBLE. -LOS DIODOS DE GERMANIO SE UTILIZAN MUCHÍSIMO EN CIRCUITOS DE COMU-NICACIÓN Y EN CIRCUITOS ELECTRÓNICOS INDUSTRIALES.

3) SISTEMAS ELECTROLÍTICOS,

SI SE INTRODUCE UN ELECTRODO DE DETERMINADO METAL"VÁLVULA" -HECUBIERTO CON UNA PELÍCULA BARRERA DENTRO DE UN ELECTROLITO Y LE-APLICAMOS UNA CORRIENTE ALTERNA, DE ACUERLO CON LA CONEXIÓN EN SE-MIONDA DE LA FIGURA 4A, PODEMOS OBSERVAN QUE LA CONATENTE A TRAVÉS DE LA RESISTENCIA RE SIGUE UNA SOLA DIRECCIÓN, LO QUE QUIERE DECIR QUE EL SISTEMA METAL/PELÍCULA/ELECTROLITO ACTÚA - OMO RECTIFICADOR,

EXISTEN MUCHOS SISTEMAS METAL, PELÍCULA, FLECTHOLITO, EN LA MA VORÍA DE ÉSTOS, LA PELÍCULA BARNENA ES EL ÓXIDO Y A LOS RESPECTI-- VOS WETALES SE LES HA DENOMINADO COMO METALES "VÁLVULA". ESTOS SON: MG/MGO, ZN/ZNO, AI/AI₂O₃, ZR/ZRO₂, TI/TIO₂, NB/NB₂O₅ y TA/TA₂O₅.

EN ESTOS SISTEMAS, METAL/ÓXIDO/ELECTROLITO, SE CONOCE COMO --SENTIDO DE "FORMACIÓN", "BLOQUEO" O "INVERSO", CUANDO EL METAL ES-POSITIVO CON RESPECTO AL ELECTROLITO; POR EL CONTRARIO SE CONOCE -COMO SENT-DO DE "DEFORMACIÓN", "CONDUCCIÓN" O "DIRECTO", CUANDO EL METAL ACTÚA COMO CÁTODO.

SIN EMBARGO LA CONDUCCIÓN NO SIEMPRE SE REALIZA CUANDO EL M<u>E</u> TAL ES NEGATIVO. ÚOBÍAS (<u>152</u>) ENCONTRÓ PARA EL ALUMINIO ALGUNOS E-LECTROLITOS CON UNA POLARIDAD CONTRARIA A LA ANTERIOR, ESTOS ELEC-TROLITOS SON SOLUC DNES DE HNO₃ Y HCI Y SOLUCIONES DE METAL.S MUL-TIVALENTES COMO: $BI(NO_3)_3$, $AI(NO_3)_3$, $TH(NO_3)_3$, $AICI_3$ Y OTROS.

EN ESTOS ELECTROLITOS LA CORRIENTE NO PASA CUANDO EL METAL -QUE LLEVA 14 PELÍCULA BARHERA ES NEGATIVO Y LA CORRIENTE QUE CIRC<u>U</u> LA POR EL SISTEMA PUEDE MEDIRSE CUANDO EL METAL ES POSITIVO.

LAISTEN CTROS SISTEMAS QUE PRESENTAN CONDUCCIÓN EN UN SÓLO -SENTIDO COMO SON EL AG/AGI EL CU/CUI, EN CIERTAS CONDICIONES.

CAPITULO II

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE RECTIFICACION ELECTROLITICA

Fenómenos de Formación Anódica

- 1. Propiedades de las polículas de óxido sometidas a tensiones alternas
 - a) Caractorísticas estáticas y dinámicas.
 - b) Deformación y reconstitución.
 - c) Influencia de la frecuencia y temperatura sobre las características dinámicas.
- 1 Relaciones entre la corriente de conducción y diversas variables.
 - a) Corriente de conducción y corriente de luga.
 - b) La corriente de conducción como una función del tiempo.
 - c) El valor de saturación de la corriente de conducción como una función del voltaje en la dirección de bloqueo.
 - d) Influencia del espesor de la película sobre la corriente de conducción

Determinación de espesores para polículas de óxido producidas por oxidación anódica

- a) Método gravimétrico.
- b) Método de la resistencia

- c) Método optico.
- d) Estructura de la capa de óxido.
- 5) Interpretación de los fenómenos ocutridos en la película de óxido bajo diferentes condiciones
- 6) Canacidad y pordidas dioléctricas.
 - a) Puente de corriente alterne, según Wagner.
 - b) Ejemplo de mediciones, para un espesor de película de óxido cualquiera
 - c) Pérdidas dieléctricas y capacidad para diversas tensiones de formación
 - d) Medidas de la capacidad con el puente de corriente alterna.
 - e) Determinación balística de la capacidad.
 - 1) Interpretación de los fenomenos capacitativos.
- 7) Determinación de Impedancias.
 - a) Sistemas de medición
 - b) Análisis de los resultados.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LUS SISTEMAS DE RECTIFICACION -ELECTROLITICA.

1) FENCHENC DE FURMACION ANODICA

ÉN TODOS LOS SISTEMAS METAL/ÓXIDO/ELECTROLITO, CUANDO SE A-PLICAN POTENCIALES DE CORRIENTE DIRECTA, TOMANDO COMO ÁNODO AL ME-TAL, SE PUEDEN OBSERVAR DOS CARACTERÍSTICAS INTERESANTES: ÉL VOLT<u>A</u> JE DE CENTELLEO Y EL VOLTAJE MÁXIMO.

ÈL VOLTAJE DE CENTELLEO SE CARACTERIZA POR UNA VARIACION A-UN VOLTAJE DETENVINADO, DE LA CURVA V-T, QUE HASTA ESTE PUNTO HA -Seguido una travectoria lineal, apareciendo además un centellec s<u>o</u> BRE EL ÓXIDO FORMADO.

PARA VOLTAJES MÁS ELEVADOS O BIEN PARA POSTERIORES FORMACIO-NES OCURREN DOBL-MIENTOS O CODOS, HASTA UN PUNTO EN EL CUAL LA CUR VA SE HACE ASINTÓTICA, DENOMINÁNDOSE A ÉSTE, VOLTAJE MÁXIMO.

CUANDO SE ALCANZA ESTE VOLTAJE VARÍA EL CARÁCTER DEL CENTE--LLEO, SE PRODUCE UN CRUJIDO Y DESPUÉS DE ALGÚN TIEMPO SE OBSERVA -LA TENDENCIA DEL ELECTROLITO A DISOCIARSE.(119)

EL VOLTAJE MÁXIMO ES INDEPENDIENTE DE LA CORRIENTE Y DE LA -TEMPERATURA DE FORMACIÓN. EN CAMBIO, DEPENDE FUERTEMENTE DEL MODO-Y CONCENTRACIÓN DEL ELECTROLITO, LO MISMO QUE LAS CARACTERÍSTICAS-DEL METAL VÁLVULA. E PECTALMENTE DE HA OBSERVADO (4) QUE EN CASI -TODOS LOS CASOS AUMENTA LOGARÍTMICAMENTE CON LA DISOLUCIÓN DEL E--LECTROLITO, TAMBIÉN DEPENDE DEL METAL VÁLVULA EMPLEADO, FIG. 7.

DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS RECHOS A DENSIDAD DE CORRIENTE CONSTANTE (119) SE HA PROBADO QUE EL VOLTAJE EN LA CELDA AUMENTA -CASI PROPORCIONALMENTE CON EL TIEMPO, HASTA EL CODO 1. DESPUÉS DE ENTE MAY UN FUERTE CAMBIO DE PENDIENTE, Y ENTRE LOS CODOS 1 Y 2 SE PUEDE CONSIDERAR COMO UNA LÍNEA RECTA, EN ALGUNOS METALES COMO-S8 y Bi, los codos 1 y 2 se encuentran muy próximos. Ver fig. 7



CUANDO EL METAL V-LVULA (TA, AI, ZR, ETC.) SE SOMETE A UN --POTENCIAL POSITIVO, SUMERGIDO EN UN ELECTROLITO DÉBIL Y MANTENIEN-DO EL VOLTAJE SIEMPHE CONSTANTE (113) SE FORMA INSTANTÁNEAMENTE-UNA HELÍCULA DEL ÓXIDO RESPECTIVO Y LA CORRIENTE QUE FLUYE A TRA--VÉS DEL CIRCUITO DISMINUYE HASTA UN VALOR MUY BAJO.

SI MANTENEROS LA DENSIDAD DE CORREENTE CONSTANTE, EL VOLTAJE Aumenta proporcionalmente con el tiempo, siguiendo las curvas de -Las figuras anteriores.

LA CORFIENTE HESIDUAL, LA CUAL PERMANECE DESPUÉS DE LA FORMA CIÓN COMPLETA DE LA PLUÍCULA, ES LLAMADA "CORRIENTE DE FUGA" Y PA-RECE SER DEBIDA A IMPUREZAS, LAS CUALLS NO FORMAN PELÍCULA DE ÓXI-E - Y PERMANECEN EN LA SUPERFICIE DEL METAL, ESTAS IMPUREZAS PUEDEN

SER DETERMINADAS POR ANÁLISIS ELECTROGRÁFICO (119), GUALQUIER IM-PUREZA SOBRE LA SUPERFICIE DEL METAL DETIENE LA FORMACIÓN DE LA P<u>E</u> LÍCULA, FORMÁNDOSE UN "PORO" A TRAVÉS DE LA CAPA DE ÓXIDO.



TIEMPO (IDM.)

ÉSTE PORO CONTIENE ELECTROLITO Y ES LÓGICO QUE INFLUYA GRAÑ-Demente en la corriente de fuga, Afortunadamente esta corriente se minimiza por una acción electroosmótica, que equilibra en parte la conducción iúnica.

LE ESPESOR QUE ALCANZA LA PELÍCULA DE ÓXIDO ES PROPORCIONAL AL VOLTAJE APLICADO DUHANTE SU FORMACIÓN, 'SE HAN ENCONTRADO RELA--CIONES VOLTAJE Y ESPESOR, CONO SE VERÁ CON DETALLE EN CAPÍTULOS --SIGUIENTES, 'SE EN CUALQUIER MOMENTO EL VOLTAJE DE FORMACIÓN ES SO-BREPASADO, ENTONCES RÁPIDAMENTE AUMENTA EL VOLTAJE RASTA NUEVO ES-PESOR,

BAJO LA INFLUENCIA DEL VOLTAJE APLICADO, LOS IONES DEL METAL

(31, TA, ZA, ETC.) QUE SON MUCHO MÁS PEQUEÑOS QUE LOS IONES OXÍGE-NO, EMIGRAN HACIA EL ELECTROLITO, Y AHÍ SE COMBINAN CON LOS IONES -OAÍGENO PROVENIENTES DE LA DESCOMPOSICIÓN ELECTROLÍTICA DEL AGUA,-(1,23 V PURA), DE ESTA MANERA LA PELÍCULA CRECE Y CONTINÚA CRECIE<u>N</u> DO HASTA QUE EL VOLTAJE APLICADO NO ES SUFICIENTE PARA INDUCUIR --A LOS IONES METÁLICOS A QUE CRUCEN LA BARRERA DEL ÓXIDO (98). ESTO SE APLICA NO SOLO A LAS PELÍCULAS TALES COMO LAS DEL AL₂O₃, TA₂O₅, ETC., LAS CUALES SON FORMADAS ELECTROLÍTICAMENTE POR MEDIO DE UN -VOLTAJE APLICADO, SINO TAMBIÉN A AQUELLAS COMO LA PELÍCULA DE CUO, LA CUAL ES INHERENTE A LA REACCIÓN QUÍMICA (116) Y (137).

COMO SE HA DICHO ANTES, CUANDO EL METAL ES HECHO ÁNODO EN --UN ELECTROLITO 7 DECUADO, UNA CARGA PUSITIVA DE ESTABLECE EN ÉL Y -UNA NEGATIVA SOBRE EL ELECTROLITO.

LA DOBLE CAPA DE CARGAS POSITIVAS Y NEGATIVAS PUEDEN SER ---RELACIONADAS COMO LA CARGA SOBRE UN CAPACITOR, EN EL CUÁL EL ESPA-CIO ENTRE AMBAS CARGAS FUNCIONA COMO DIELÉCTRICO, SIN EMBARGO NO -ES TAN SIMPLE LA SUPOSICIÓN EN ESTE CASO, YA QUE NO SE TRATA DE --CARGAS, SINO DE IONES.



FIG. 9

ESQUEMA DEL POSIBLE -PROCESO DE FORMACION Anodica para un sistema "Metal Valvula"/ Oxido/electrolito. EN ESTE CASU SE CONSIDERAN A LOS IONES METÁLICOS COMO POS<u>I</u> TIVOS Y A LOS IONES DAÍGENO COMO NEGATIVOS. TANTO LOS IONES METÁL<u>I</u> COS COMO LOS DE DAÍGENO DEBEN ACUMULARSE EN LA INTERFASE HASTA QUE LA CARGA SUBRE EL ELECTRODO AYUDE A ELEVAR EL POTENCIAL REQUERIDO, FACILITANOS LA CAIDACIÓN, LA EVOLUCIÓN DE OXÍGENO NO SE REALIZA ESTOS PROCESOS.

PEDENOS CONSIDERAR A LOS SISTEMAS METAL"VÁLVULA"/ÓXIDO/E --LECTHOLITO, COMO UNA CELDA EN LA CUAL EL METAL SEA EL ÁNODO, LA P<u>E</u> LÍCULA DE OXÍGENO COMO LÁTODO Y LA CAPA DE **ÓXIDO COMO ELECTROLITO -**ASÍ SE PODRÁ HABLAR DE ESTE SISTEMA COMO UNA "CELDA BARRERA". FIG.9

LL PROCESO SE PUEDE CLASIFICAR EN 4 FASES:

1) FORMACIÓN DE IONES METÁLICOS EN LA INTERFASE METAL-PE-LÍCULA EN FORMACIÓN.

2) ADSORCIÓN SIMULTÁNEA DE UN NÚMERO EQUIVALENTE DE IONES Oxígeno a la interfase entre la película en formación y el electr<u>o</u> Lito.

3) MIGRACIÓN DE IONES METÁLICOS A TRAVÉS DE LA PELÍCULA -EN FORMACIÓN.

4) REACCIÓN ENTRE LOS IONES DEL METAL, LOS CUALES LLEGAN -AL BORDE DEL ÓXIDO, CON LOS IUNES OXÍGENO ADSORBIDOS AHÍ. LOS 10-4 NES OXÍGEND TAMBIÉN ALCANZAN A PENETRAR DENTRO-DE LA PELÍCULA, SÓ-LO QUE COMO SON MUCHO MÁS GRANDES QUE LES IUNES METÁLICOS, QUEDAN-CASI AL BORDE DE LA INTERIASI VARIARE DE LA PELÍCULA.

LOS PASOS 1 Y 2 SON EXTREMADAMENTE RÁPIDOS, PUES SÓLO UN --MOVIMIENTO DE ELECTRONIS; LA REACCIÓN ES TAMBIÉN RÁPIDA; POR LO --TINTO LA VELOCIDAD DEL PROCESO DEPENDE DEL DESPLAJAMIENTO DE UN N<u>Ú</u> MERO EQUIVALENTE DE IONIS A TRAVÉS DE UN SÓLIDO COMO ES EL ÓXIDO. POR ESTA DIFERENCIA DE VELOCIDADES ES DE SUPONERSE QUE HA-BRĂ UN EXCLEO DE IONES METÁLICOS EN LA INTERFASE METAL/ÓXIDO, Y G<u>A</u> DA VEZ MENOS HASTA LA INTERFASE CON EL ELECTROLITO, DONDE HABRĂ UN EXCESO DE IONES DEFUENO.

SE HA LEAMADO POR ESTO "POLARIZACIÓN ELECTROLÍTICA. (98),-YA QUE ES NUCLEARIE UN AUMENTO DE TENSIÓN SUCESIVO PARA PODER IND<u>U</u> CIR EL MOVIMIENTO DE IONES METÁLICOS A TRAVÉS DE LA PELÍCULA CRE--CIENTE DE ÓRIDO.

CONVIENE HACER NOTAR QUE TANBIÉN SE REALIZA LA FORMACIÓN -DE PELÍQUIAS DE ÓXIDO AL SOMETER UN SISTEMA METAL "VÁLVULA"/ELEC---TROLITO DÉBIL BAJO COHRIENTES ALTERNAS, SÓLO QUE EN ESTE CASO ES -UN PROCESO INTERMITENTE DE "FORMACIÓN"-"DEFORMACIÓN", YA QUE CADA-SEMICICLO EN QUE ES NEGATIVO EL METAL , NO SÓLO SE SUSPENDE LA OX<u>1</u> DACIÓN, SINO QUE SE PILODEN LOS IONES OXÍGENO QUE HABÍAN LOGRADO -PENETRAR EN LA INTERFASE MÓVIL.

2) PROPIEDADES DE LAS PELICULAS DE OXIDO SOMETIDAS A TEN--SIONES ALTERNAS

A) CARACTERISTICAS ESTÁTICAS Y DINÁMICAS.

COMO SE MENCIONÓ ANTES VER FIGURA 3, SE LLAMAN CARACTERÍ<u>s</u> Ticas estáticas de un sistema, aquellas que se obtienen al aplicar Potenciales de corriente unidireccional, y dinámicas cuando la co-Rhiente y la tensión están variando en función del tiempo.

PARA ENTENDER MEJOR ESTOS TÉRMINOS SE HA SELECCIONADO LA -GRÁFICA OUTENTO- POR DERKER Y VAN GEEL (88) PARA UN SISTEMA ALUMI-NIOZÓXIDOZELECTROLITO, SIENDO LA PELÍCULA DE AL203 DE UN ESPESOR A PROXIMADO DE 0.3 M. VER FIGURA 10



COMO SE PUEDE VER, ESTA CARACTERÍSTICA ESTÁTICA INTENSIDAD -POTENCIAL ES PARECIDA A LAS DE LOS SEMICONDUCTORES, SIN EMBARGO -NO SUCEDE ASÍ CON LAS RELACIONES 1-V EN CORRIENTES ALTERNAS,O SEAN LAS CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS, YA QUE EN LOS SISTEMAS ELECTROLÍT<u>I</u> COS APARECE UNA CURVA EN FORMA DE "RIZO" EN AMBOS SENTIDOS, Y QUE-POR SU SEMEJANZA CON LA CURVA DE MAGNETIZACIÓN DEL HIERRO SE HA D<u>E</u> NOMINADO "HISTÉRESIS". ESTE FENÚMENO DE HISTÉRESIS CORRESPONDE MÁS **EXACTAMENTE A UNA** INERCIA ELÉCTRICA, (11) PUEDE VERSE ESTE FENÓME-NO CLARAMENTE COMPARANDO LAS CURVAS I-V PARA LOS SISTEMAS AI/AI₂O₃ /ELECTROLITO Y SE/ALEACIÓN, RESPECTIVAMENTE, VER FIGURAS 12 Y 13,-

B) DEFORMACION Y RECONSTITUCION.

SI SE SOMETE UN SISTEMA NETAL "VÁLVULA", ÖXIDO/ELECTROLITO-BAJO UNA POLARIDAD GATÓDICA (METAL NEGATIVU) PODEMOS OBSERVAR QUE, AL APLICAR UN VOLTAJE CONSTANTE, EX CONHIENTE GENERADA POR V NO ES CONSTANTE, SINO QUE VARÍA CON EL TIEMPO, LA CORRIENTE ALCANZA UN -VALOR INSTANTÁNEO IO, DESPUÉS DE APHOXIMADABENTE I SEGUNDO, MAS --

DESPUÉS AUMENTA LENTA Y "ERRÁTICAMENTE" CON EL TIEMPO, COMO PUEDE-Verse en la figura 11.



Como después de varias horas no se alcanza el valor de saturación puede suponerse que ocurren cambios que hacen que la pelí cula de óxido abata su resistencia. El valor I_O depende de las co<u>n</u> diciones de formado o sea la "historia" de la película de óxido (86)

W. CH. VAN GEEL Y B. C. BOUMA HICIERON ESTUDIOS (75) PARA-ANALIZAR EL FENÓMENO CORRESPONDIENTE A LA "FORMACIÓN"-"DEFORMACIÓN" DE LAS PELÍCULAS DE ÓXIDO, SOURE SISTEMAS ZR/ZRO₂, TA/TA₂O₅ Y AI/-AI₂O₄, comparándolos con sistemas rectificadores de Se y Si,

EL ALUMINIO FUÉ OXIDADO EN SOLUCIÓN DE BÓRAX- ÁCIDO BÓRICD, A 100 V, DESPUÉS SE LE HIZO PASAR UNA CORRIENTE DE 0.3 A EN EL SEM TIDO DE CONDUCCIÓN OURANTE 10 MINUTOS Y A 10 VOLTS. EL POTENCIAL -VARÍA EN UN AMPLIO MARGEN DURANTE LOS PHIMEROS 10 MINUTOS,

PARA LA RECONSTRUCCIÓN SE APLICÓ UNA TENSIÓN ALTERNA DE 10 V, A 50 C/S; SE PUDO ENTONCES OBSERVAR QUE DESPUÉS DE 1,5 SEO EL- SISTEMA PRESENTABALAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE ANTES DE LA DEFO<u>r</u> Mación, Ver Figura 13.



FIG. 12 DIAGRAMAS DE LAS CARACTERISTICAS ((V) DEL SISTEMA AI/AI203/ELECTROLITO, DURANTE LA RECONSTITUCION



DE SELENIO DURANTE LA RECONSTITUCION

Los sistemas Ta/Ta₂0₅/H₂SO₄ dil. y Zr/ZrO₂/H₃PO₄ dil. presentan más o menos las mismas características, sólo que el sistema Ta/Ta₂O₅ se recupera más rápidamente 0.75 seg, (el Ta/Ta₂O₅ se deformó durante 5 min.); para el Zr/ZrO₂/H₃PO₄ dil. se necesitaron 6 horas para deformarlo, también usando 0.5 A; pero se reconstituyótotalmente en 20 minutos.

ESTOS SISTEMAS ELECTROLÍTICOS FUERON COMPARADOS CON UN SI<u>s</u> TEMA SE/ALEACIÓN (SN, GD, BI) AL CUAL SE LE HACE PASAR UNA CORRIE<u>N</u> TE DE 20 MA DURANTE 500 HORAS, PARA DESPUÉS RECONSTITUIRLO COMO EN LOS CASOS ANTERIORES. SUS CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS MUESTRAN GRAN-SEMEJANZA CON LOS RECTIFICADORES ELECTROLÍTICOS, FIG. 13.

SE PODRÍA PENSAR, DE MODO QUE PARECIERA VERIFICAR CON LAS-OBSERVACIONES ANTERIORES, QUE LA PELÍCULA SE DISUELVE DURANTE LA -DEFORMACIÓN. SIN EMBARGO SE HA COMPROBADO (75) QUE LA CAPACIDAD A-20 000 C/S DESPUÉS DE UNA DEFORMACIÓN MODERADA, PRÁCTICAMENTE NO -MA VARIADO Y SÓLO PARA DEFORMACIONES MUY GRANDES VARÍA HASTA UN 5%

C) INFLUENCIA DE LA FRECUENCIA Y LA TEMPERATURA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS.

SE HA EXAMINADO LA VARIACIÓN DEL RIZO I-V EN FUNCIÓN DE LA FREGUENCIA, Y AL MISMO TIEMPO, DE QUE MODO DEPENDEN LAS PROPIEDA--DES RECTIFICADORAS DE LA FRECUENCIA.

TODAS LAS MEDICIONES FUERON LLEVADAS A CABO SOBRE UNA PLA-CA UL ALUMINIO QUE TENÍA UN ESPESOR APROXIMADO DE 10^{-5} cm., HABIÉN-DOSE OXIDADO LA PLACA A 100 V

LA CAPACIDAD DEL SISTEMA FUÉ PARA ESTE CASO PARTICULAR DE-D,095 µF. LA PLACA SE SUMERGIÓ EN UNA SOLUCIÓN DE BÓRAX-BÓRICO. -- LAS CARACTERÍSTICAS CORRIENTE-TENSIÓN FUERON TOMADAS EN EL OSCILO<u>S</u> COPIO DESPUÉS DE HABER APLICADO PARA CADA CASO, DURANTE 5 MIN. UNA TENSIÓN DE 160 V EN EL SENTIDO DE FORMACIÓN. ESTO FUÉ NECESARIO P<u>A</u> RA TENER EN CADA CASO LAS MISMAS CONDICIONES, PUES LA CORRIENTE A<u>L</u> TERNA HACE CAMBIAR EL ESTADO DE LA PELÍCULA. EN SEGUIDA SE SOMETIÓ EL SISTEMA BAJO UNA TENSIÓN ALTERNA DE 10 V, A DIFERENTES FRECUEN-CIAS, LAS CURVAS I-V Y V-T FULRON TOMADAS DESPUÉS DE MABER APLICA-DO LA TENSIÓN ALTERNA DURANTE 15 SEGUNDOS. LA FIGURA 14 MUESTRA --LOS RESULTADOS: LAS FIGURAS DE LA DERECHA REPRESENTAN LA CORRIENTE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO, LAS DE LA IZQUIERDA REPRESENTAN LAS CARACT<u>E</u> RÍSTILAS I-V. EN AMBAS SE PUEDE APRECIAR QUE LA CORRIENTE DISMINU-YI INERTEMINTE EN FUNCIÓN DE LA TRECUENCIA.

51 OBSERVA QUE A SUCU C/S LA RECTIFICACIÓN PRÁCTICAMENTE-NA DESAPARECIDO, EN SA FIGURA 14E SE APRECIA UNA CORRIENTE EN EL -SENTIDO NO CONDUCTOR. LA CUNVA E E DE ÉSTA NO ES SENDIDAL, Y CIER-TAMENTE CAS CARACTERÍSTICAS CONCENTE-TENSIÓN SON DIFERENTES EN AM HUS SENTIDOS, CO MISMO QUE CAS CARACTERÍSTICAS TIEMPO-TENSIÓN. SE-PUEDE DEDUCIE DE CA FIGURA 14 QUE CA CORRIENTE MÁXIMA DECRECE MÁS-O MENDE PROPORCIONACIONAL EN RECACIÓN INVERSA A LA FRECUENCIA. SE-DA DEMOSTRADO QUE CAS CONCENTES DEL SESTUMA DEFIERE DE-CA TENSIÓN APECICADA A CA PESÍOLA DE ÓXIDO, SOURE TODO A BAJAS FR<u>E</u> CUENCIAS, DUNDE CAS CONFICENTES SON MÁS ENTENSAS; ES DECIR QUE ESTA

EXTENDED TO THE PRESENTATE ESQUEMA INTENSIDAD-TIEMPO, PARA UNA TENSION ALTENNA DE 19 V, 50 C, S, LA DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS EN EL EJE DEL TIEMPO ES DE UN CINCUENTAVO DE SEGUNDO. ÉL EJE MORI-ZUNTAL ES EL EJE DEL TIEMPO, PARA T = Q_{c} comienza la circulación = DE Lª CORRIENTE EN EL CIRCUITO Y PUEDE OBSERVARSE QUE LOS PUNTOS -DE NAYOR INTENSIDAD AUMENTAN MUCHO EN MAGNITUD, EN EFECTO LA CO---RAIENTE PUEDE AUMENTAR DURANTE CADA SEMICICLO, EN ESTE CASO 1/100 SEGUNDO, DE LA TENSIÓN APEICADA EN EL SENTIDO BUEN CONDUCTOR, ES -DECIR CUANDO AL METAL LE CORRESPONDA EL POLO NEGATIVO.



FIGURA 14, INFLUENCIA DE LA FRECUENCIA SOBRE LAS CARACTERISTICAS I(V), IZQUIENDA, E I(T) DERECHA,



FIGURA 14 INFLUENCIA DE LA FRECUENCIA SOBRE LAS CAPACTERISTICAS I(y), Izquierda, e i(t) derecha.



LA FIGURA 158 REPRESENTA LA CORRIENTE EN FUNCIÓN DEL TIEM-PO, INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE APLICAR LA TENSIÓN ALTERNA, SÓLO QUE EN ESTE CASO LA FRECUENCIA ES DE 100 C/S. LA TENSIÓN EN EL SENTICO BUEN CONDUCTOR ES AQUÍ EN UN INSTANTE DE 1/200 S. SE PUEDEN COMPA-HAR GRÁFICAS Y SE VE QUE EL PUNTO INICIAL MÁXIMO DE LA CORRIENTE -PARA EL SEGUNDO CASO ES MÁS PEQUEÑO QUE EL CORRESPONDIENTE A 50 C/S SE PUEDE DECIR QUE APROXIMADAMENTE DURANTE LOS 10 PRIMEROS SEGUNDOS LA CORHIENTE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO GUARDA LA RELACIÓN:

 $1 - 1_{MAX} (1 - e^{-KT}) \dots (1),$

DONDE & ES UNA CONSTANTE.

LA CORRIENTE ALCANZA SU MÁXIMO DESPUÉS DE 10 SEGUNDOS Y EN SEGUIDA PROSIGUE UNA TRAYECTORIA LINEAL, AUMENTANDO LEVEMENTE CON-EL TIEMPO,

BAJO LA INFLUENCIA DE LA POLARIDAD QUE APARECE CON EL ALU MINIO NEGATIVO Y EL ELECTROLITO POSITIVO, LA CORRIENTE EN EL SENT<u>I</u> DO BUEN CONDUCTOR ALCANZA CON EL TIEMPO VALORES MÁS GRANDES. EL <u>SE</u> GUNDO HECHO NOTABLE ES QUE LA MAGNITUD DE LA CORRIENTE EN EL SENT<u>I</u> DO BUEN CONDUCTOR (AL NEGATIVO) DISMINUYE CUANDO AUMENTA LA FRE ---CUENCIA Y EN RELACIÓN CASI INVERSAMENTE PROPORCIONAL, DE MODO QUE-CUANDO SE ALCANZAN LOS 5000 C/S LA RECTIFICACIÓN DESAPARECE PRÁCT<u>I</u> CAMENTE.

TAMBIÉN SE HA COMPROBADO (89) QUE LA TEMPERATURA INFLUYE-SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS I-V, LA FIGURA 16 REPRESENTA 2 CURVAS CO RRESPONDIENDO A 20 Y 90°C RESPECTIVAMENTE. LA CURVA DE TRAZO COM--PLETO REPRESENTA LA CARACTERÍSTICA A LA TEMPERATURA MÁS BAJA.



FIGURA 18 DIAORAMA DE LA CARACTERISTICA DINAMICA DEL SISTEMA AL/AL2O3/ELECTROLITO A 20°C (CURVA LLENA) Y A 90°C (PUNTEADA).

3) RELACIONES ENTRE LA CORRIENTE DE CONDUCCION Y DIVERSAS VARIABLES.

A) CORRIENTE DE CONDUCCIÓN Y CORRIENTE DE FUGA.

DEKKER Y VAN GEEL (88) SUPUSIERON LUE LAS CORRIENTES EN AM BOS SENTIDOS ERAN PROPORGIONALES AL CUADRADO DE LUS VOLTAJES APLI-CADOS, DE DONDE EXPRESARON LAS SIGUIENTES RELACIONES:

$$I_F = \alpha V^2 \dots (2)$$
 $I_c = \beta i^2 \dots (3)$

EXPERIMENTALMENTE ENCONTHARON PARA UNA PELÍCULA DE ÓXIDO DE Aluminio con un espesor de 0.35 m, las siguientes constantes:

 $r_{\rm F} = 2.10^{-11} {\rm v}^2$ $r_{\rm c} = 2.10^{-7} {\rm v}^2$

EN DONDE I ESTÁ A/CM² y V EN VOLTS.

LA RELACIÓN DE RECTIFICACIÓN ES EN ESTE CASO PARTICULAR DEL ORDEN DE 104
HAY QUE HACER NOTAR QUE LA DIFERENCIA MÁS NOTABLE ENTRE --LOS SIATEMAS DE RECTIFICACIÓN ELECTROLÍTICA Y LOS VARISTORES ES -QUE LOS SISTEMAS ELECTROLÍTICOS TIENEN UNA CAPACIDAD MUY ELEVADA,-DEBIDO AL INSIGNIFICANTE ESPESOR DE LA PELÍCULA,POR EJEMPLO: PARA UNA PELÍCULA DE ALUMINIO FORMADA A 350 V ES DEL ORDEN DE 22000 JF.





EL SISTEMA DE RECTIFICACIÓN ELECTROLÍTICA PUEDE SER CONSI-DERADO DE LA MANERA MÁS SENCILLA COMO UN CIRCUITO CON UNA RESISTE<u>N</u> CIA VARIABLE (R) EN PARALELO CON UN CONDENSADOR TAMBIÉN VARIABLE -(C), AMBOS EN SERIE CON UNA RESISTENCIA CONSTANTE (R). EL VALOR DE LA RESISTENCIA EN PARALELO DEPENDE DE LA MAGNITUD DE LA TENSIÓN Y-DEL SENTIDO EN QUE SE APLICA LA CORRIENTE.

LAS PROPIEDADES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA A1/A1₂0₃/ELECTROLITO ESTÁN EN GRAN PARTE DETERMINADAS POR LA CONSIDERACIÓN ANTERICR.

SI LA TENSIÓN APLICADA ES TAL QUE NO CIRCULA NINGUNA CO--RRIENTE APRECIABLE (Al positivo), <u>al</u> invertir la polaridad, el va-Lor de la corriente de descomposición que circule entonces d<u>2pende</u> RÁ. DEL TIEMPO DURANTE EL CUAL EL SISTEMA ESTUVO EN FORMACIÓN. STÖRNEN (123) HACER REFERENCIA DE ESTOS HECHOS COMO PRODU-CIDOS POR COMPLEJOS FENÓMENOS DE "RELAJACIÓN", AL INVERTIR EL SEN-TIDO DE LA ILNSIÓN APLICADA.

0) LA CORPIENTE DE CONDUCCIÓN COMO UNA FUNCIÓN DEL TIEMPO,

PISTORIUS Y VAN GEEL APLICARON UN VOLTAJE DE ONDA CUADRA-DA (FIGURA 18) EN AMBAS DIRECCIONES SOBRE UN SISTEMA AL/AL₂O₃/ELE<u>C</u> TROLITO, DONDE LA PELÍCULA DE GAIDO TENÍA UN ESPESOR DE 0.1 J, PA-RA OBTENER UNA RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO Y LA CORRIENTE DE CONDUC--CIÓN, LOS RESULTADOS POR ELLOS OBTENIDOS SE ACERCAN A LA ECUACIÓN EMPÍRICA: I = I...(1- e^{-KT}).

DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LAS MEDICIONES FUERON HECHAS --ALGUNOS MINUTOS DESPUÉS DE HABER APLICADO EL VOLTAJE DE ONDA CUA--DRADA. SI SE APLICA ESTE TIPO DE VOLTAJE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUE EL ALUMINIO HABÍA SIDO ÁNODO DURANTE UN TIEMPO RELATIVAMENTE -GRANDE, EL VALOR DE SATUHACIÓN EN CADA HEMIPERÍODO PUEDE ESCRIBIR-SE I_m como una función "N" DEL NÚMERO DE PERÍODOS.

 $I_{M} = I_{M} (1 - e^{-K} 1^{N})$ (4)

DONDE K1 ES UNA CONSTANTE



FIGURA 10 EJEMPLO DE TENSION ALTERNA RECTANOULAR EMPLEADA POR VAN GEEL (PHILIPS, RES. REPTS. 14, 124, 1988) PARA ESTUDIAR LAS RELACIONES CORRIENTE-TENSION. EL VALOR DE SATURACIÓN AUMENTA HASTA QUE SE ALCANZA EL ---MÁXIMO. LA FIGURA 20 MUESTRA LA CORPIENTE EN LA DIRECCIÓN DE CON--DUCCIÓN A TIEMPOS DIFERENTES, DESDE A HASTA D, INMEDIATAMENTE DES--PUÉS DE QUE SE APLICÓ UN VOLTAJE RECTANGULAR , HABIENDO SIDO EL AL ANODO DURANTE UN TIEMPO RELATIVAMENTE LARGO. DE HECHO LA FIGURA 20 ES UNA REPETICIÓN DE LA 15. LA RECTIFICACIÓN SE HACE PRESENTE DE<u>S</u> DE EL PRINCIPIO, EN EL CUÁL EL VALOR DE SATURACIÓN DE LA CORRIENTE SE VA CONSTRUYENDO A SÍ MISMO, HASTA QUE HA ALCANZADO UN VALOR MÁX<u>1</u> MO, COMO SE PUEDE APRECIAR EN LA FIGURA 19.



FIGURA 15 TRAVECTORIA DE LA CORRIENTE COMO UNA FUNCION DEL TIEM PO CUANDO SE APLICA UN Voltaje rectangular, † Es Aquí de 0.06 seg



FIGURA 20 LA CORRIENTE DE CONDUCCION COMO UNA FUNCION DEL TIEM-PO AL APLICAR UN VOLTAJE RECTANGULAR ALTERNO, PARA DIFERENTES KOMENTOS 0, b, c, d DESPUES QUE EL AI HA SIDO ANODO POR LARGO TIEMPO

C) EL VALCE DE SATURACIÓN DE LA CORRIENTE DE CONDUCCIÓN -

SE ENCONTRÓ QUE DURANTE LAS MECICIONES LLEVADAS A CABO POR LOS INVESTIGADORES CITADOS ANTERIORMENTE, EL VOLTAJE DE BLOQUEO R<u>E</u> SULTÓ SER UNA FUNCIÓN DE LA CORRIENTE EN LA DIRECCIÓN DE CONDUC---CIÓN. LA FIGURA 21 SIRVE PARA ILUSTRAR ESTA FUNCIÓN, PUES APARECEN COMPUTADOS LOS VALORES DE LOS VOLTAJES INVERSOS CONTRA EL VALOR DE SATURACIÓN DE LA CORHIENTE EN EL SENTIDO DE CONDUCCIÓN, EN ESTE C<u>A</u> SO PARA UN VOLTAJE DE BLOQUEO DE 14 V EL VALOR DE LA CORHIENTE EN-EL SENTIDO DE CONDUCCIÓN ES MUY PEQUEÑO, DEL ORDEN 100 μ A/cm².



FIGURA 21 LA CORRIENTE DE CONDUCCION COMO UNA Funcion del voltaje de Blogueo.



FIGURA 22 EL LOBARITRO DE LA CORRIENTE DE COMDUCCIÓN Graficado contra el voltaje de bloqueo.

EN LA FIGURA 22 EL LOGARITMO DEL VALOR DE SATURACIÓN DE LA L'ORMIENTE EN EL SENTIGO DE CONDUCCIÓN, SE TRAZÓ CONTRA EL VOLTAJE EN EL SENTIDO DE BLOQUEC.

SE PUEDE ESCRIBIR.

DONDE I ES LA CORRIENTE DE CONDUCCIÓN, V_S ES EL VOLTAJE DE BLOQUEO, MIENTRAS QUE A Y B SON CONSTANTES.

INFLUENCIA DEL ESPESOR DE PELÍCULA SOBRE LA CORRIENTE DE-Concucción,

SE APLICÓ UN VOLTAJE DE ONDA CUADRADA DE 12 V, A SISTEMAS-CON PELÍCULAS DE ÓXIDO DE ESPESORES SUCESIVOS, MIDIENDO EL VALOR -DE SATURACIÓN DE LA CORRIENTE. EL RESULTADO SE MUESTRA EN LA FIGU-IA 23. LE VALOR DE LA CORRIENTE NO CAMBIA MÁS DE 20% PARA UNA VA--RIACIÓN DEL ESPESOR DE PELÍCULA DE 2.6X10⁻⁶cm. A 1.6X10⁻⁵cm. LO3-VOLTAJES EN LAS DOS DIRECCIONES TUVIERON LA MISMA AMPLITUD.



FIGURA 23 EL VALOR DE SATURACIÓN DE LA CORRIENTE DE CONDUCCIÓN Como una función del espesor de película, al aplicar un voltaje Rectangular alterno (57660 p.n.)

Эć

Además del Estudio Llevado A CABO EN LOS LABORATORIOS DE -LA Philips Aplicando tensiones de onda cuadrada, para estudiar las relaciones entre la corriente de conducción y el tiempo, en sistemas metal/daidd/electrolito, estos investigadores han reportado -también que al aplicar tensiones senoidales los resultados son muy simejantes. Para esto su fizo pasar una densidad de corrientede 3,5 má/cm² a través de una película de $5x10^{-6}$ cm, siendo necesaric aplicar una diferencia de potencial de 7 V, en cambio para una película de daido diveces más gruesa sólo se necesitaron 9.5 V detensión, lo que significa que sólo es excedido el primer valor enun 30 %. Por lo anterior se puede afirmar que el potencial en losbornes de una película de óxido, sometida a una tensión senoidal,cuando se mantiene la corriente constante, depende muy poco del e<u>s</u> peson de aquélla

4) DETERMINACION DE ESPESORES PARA PELICULAS FORMADAS POR OXIDACION ANODICA .

LOS ESPESORES PHODUCIDOS POR OXIDACIÓN ANÓDICA SOBRE META-LES COMO AL, ZR, ETC, PUEDEN SER DETERMINADOS POR DIVERSOS CAMINOS (92,97,99,129, 41). ICS MÉTODOS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN SE-HAN INVESTIGADO EMPLEANDO COMO METAL ALUMINIO,

A) MÉTODO GRAVIMÉTRICO

SE LLEVÓ A CABO LA OXIDACIÓN DE UNA PLACA DE ALUMINIO, TR<u>a</u> tada de antemano con soluciones de KOH y H_2SO_4 , por medio de UNAsulución acuosa de Bérax/ácido Bórico, a 100°C. Paha estas condici<u>o</u> nes el voltaje de ruptura es de aproximadamente 560 V, pero se EM- PLEAN SUU V. OXIDANDO HASTA QUE LA CURRIENTE DE FUGA ALCANCE EL VA LOR MÍNIMO. UNA VEZ TERMINADA LA OXIDACIÓN, PUEDE CONSERVARSE LA -PELÍCULA DURANTE LA DISOLUCIÓN DEL ALUMINIO EN SOLUCIONES ALCAL --NAS O ÁCIDAS. (147, 148). SI LA DISOLUCIÓN DEL METAL NO ES VUY -Â-PIDA, LA PELÍCULA PUEDE OBTENERSE EN FORMA DE UN DEPÓSITO MÁS - <u>SE</u> NOS COHERENTE.

UNA VEZ OBTENIDO EL PESO DEL ÓXIDO, SE DETERMINA SU UENS<u>:</u> DAD, EFECTUÁNDOSE LOS CÁLCULOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

> SEA: P - PESO DE LA LÁMINA ANTES DEL FORMADO (MG) P'- PESO DEL ALUMINIO DISUELTO (MG) U - PESO DE LA PELÍCULA DESPRENDIDA (MG) Q - DENSIDAD DE LA PELÍCULA (G/MI) A - AREA DE LA LÁMINA DE ALUMINID (cm^2) LL ESPLSON DE LA PELÍCULA ESTARÁ DADO POR: D - $\frac{0}{o^4}$ (EN $cmx10^{-3}$) 1).....(6)

EL PORCIENTO DE ALUMINIO ESTÁ DADO POR LA RELACIÓN:

$$AI = \frac{0 - (P - P')}{0} \times 100 \dots \frac{2}{100} (7)$$

SEGÚN LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR BURGERS, CLAASSEN Y 24<u>H</u> NIKE (141), PARA UNA LÁMINA DE ALUMINIO FORMADA A 500 V RESULTAN -LOS SIGUIENTES VALORES:

$$P = P' = 7.8 \text{ MG}$$

 $O = 16.8 \text{ MG}$
 $Q = 3.1 \text{ G/CC}$
 $A = 100 \text{ cm}^2$

SUSTITUYENDO EN LA ECUACIÓN 1

$$5 - \frac{16.8}{3.1 \times 100} - 5.4 \times 10^{-5} \text{ cm} - 0.54 \text{ }\mu$$

TANDIÉN SE OBSERVÓ QUE LA COMPOSICIÓN DE LA PELÍCULA DIFIE AE DEL AL₂O₃ PURO, Y DEL AL₂O₃, H₂O (BOHEMITA). EL PORCIENTO DE AL<u>U</u> WENTO SE CALCULÓ DE ACCEPDO CON LA ECUACIÓN 2), OBTENIÉNDOSE 53.6% VALOR QUE SE ACCERCA MÁS A LA COMPOSICIÓN EN PORCIENTO DEL AL₂O₃ P<u>U</u> RO 52.9%, QUE AL CEL AL₂O₃, H₂O DONDE TIENE UNA RELACIÓN DE 45%.

LA FIGURA 24 NGS MUESTRA EL PESO (G) DE UNA LÁMINA DE AL<u>U</u> MINIO DE 1GX10 CM.X 110 μ , CONC UNA FUNCIÓN DEL VOLTAJE, LA LÁMINA FUÉ LAVADA SULAMENTE CON ALCONO. ESTENIÉNDOSE, AL CONTACTO CON EL-AIRE UNA FINA PELÍCULA DE ÓXIDU, JE ENCONTRÓ (44) UN AUMENTO EN EL PESO DE 10.9 VG., PARA UNA SUPERFICIE DE 200 CM², AL OXIDARSE A --SUU V. ESTE INCREMENTO REPRESENTA LA CANTIDAD DE OXÍGENO QUE HA R<u>E</u> ACCIONADU PARA FORMAR 23.2 MG DE Al₂O₃. SI SE CALCULA EL ESPESOR D DE UNA PELÍCULA POR VOLT DE POTENCIAL APLICADO, SE ENCUENTRA LA R<u>E</u> LACIÓN DE 12.5 $\frac{1}{4}$ V



DE 10×10 m COHO "NA FUNCION DEL VOLTAJE DE FORMACION

LA MISVA DETERMINACIÓN SE LLEVÓ A CABO LAVANDO LA LÁMINA --CON $H_2SO_4 = K_2CR_2O_7$, EN ESTE CASO LA RELACIÓN ENCONTRADA FUÉ DE --13.4 Å/V.

8) WÉTORC DE LA RESISTENCIA.

UN ALAMBRE DE LONGITUD L'Y DE SECCIÓN TRANSVERSAL Λ_1 ES SU--MERGIDE EN UNA SOLUCIÓN BÓRAX-BÉRICO Y OXIDADO, COMO RESULTADO DE-LA FORMACIÓN DE LA PELÍCULA, EL ÁREA TRANSVERSAL DEL ALUVINIO PURO DISMINUYE HASTA UN VALOR Λ_2 . La resistencia de un conductor cual-cuiera que tenga una sección transversal A es:

 $R \sim L/A$



De acuerdo con la figura 25, la resistencia inicial R_1^{-} y la final R_3^{-} valorán respectivamente:

 $R_1 \sim L/A_1$ $R_2 \sim L/A_2$

DE DONDE :

 $A_2 = R_1/R_2 (A_1) \dots (B)$



FIG. 26

$$A_{1} = \underline{R}^{2} \dots \dots (2) \quad (9)$$
$$A_{2} = (\underline{R} - x)^{2} \dots (3) \quad (10)$$

SUBSTITUYENDO (2) EN (3) EN 1, SE OBTIÈNET

$$\pi \left(\underline{\mathbf{R}} - \mathbf{x}\right)^{c} + \frac{\mathbf{R}_{1}}{\mathbf{R}_{1}} \cdot \pi \underline{\mathbf{H}}^{c}$$

SIMPLIFICANDU SE TIENE:

$$x^2 = 2\underline{R}x = \underline{R}^2(\frac{R_1}{R_2} - 1)$$

DESPRECIANDO EL VALUR DE A

$$-2\underline{P}\mathbf{x} + \underline{H}^2 \left(\frac{R_1 - R_2}{R_2} \right)$$

PERO, $R_2 = R_1 + \Delta R$

SIMPLIFICANDO TENEMOS QUE:

$$\mathbf{x} \cdot \frac{\Delta R}{R_2} \cdot \frac{R}{2} \dots \dots \dots (4) \quad (11)$$

SI EL PESO DEL ÉPIDO ESTÁ DADO POR $M(AI_2O_3)$, EL PESO ATÓNI-CO DEL ALUVINIO POR A(AI), LA DENSIDAD DEL ÓXIDO POR $\rho(AI_2O_3)$ y LA DENSIDAD DEL ALUMINIO POR $\rho(AI)$. LA RELACIÓN ESTEQUIOMÉTRICA DE LA DIACCIÓN INFORMA QUE:

- 4 AL + PAR, PAR, 03
- " MULES DE ALUMINIU PHODUCEN 1 MOL DE ÓXIDO.

$$\mathbf{x} = \frac{(\mathbf{A}(\mathbf{A})) \cdot \varphi(\mathbf{A}) \cdot \varphi(\mathbf{A})}{(\mathbf{A})} + \frac{(\mathbf{A}) \cdot$$

JUSTITUVENDO 5) EN 4)

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{1}{2} \left[\frac{\Lambda \Gamma_{3} O_{3}}{\Lambda \Gamma_{3} O_{3}} \frac{2 \mathbf{A} (\mathbf{A} \Gamma)}{(\mathbf{A} \Gamma_{3} O_{3})} \right] = 0$$

SESELIANDO OUTESENS QUE EN VALOR DEL ESPESOR ESTÁ DADO PORT

DONDE HELLS HADLOS IN ALAMINE OF AREA AL ANTES OF LA OFL. DACIÓN YAR ES EL AUMENTO DE LA RESISTENCEA,

EN EN EN EN 27 EN MORTUN EL AUMENTO DE LA HETESTENGRA EN-Constitute de Este de Formación de la períodia nobre el alambre, Ver referencia (44)



PIOURA 27 INCREMENTO EN LA RESISTENCIA De un alambre dé aluminio como una funcion del voltaje de oxidación (f-46 m)

c) MÉTODO OPTICO.

N. CH. VAN GEEL Y B. J. SCHELEN (44), OXIDARON UNA PLACA – RECTANGULAR DE ALUMINIO, EN SECCIONES OXIDADAS CADA UNA A 5 V MÁS-JUE LA SECCIÓN ANTERIOR Y LLEGANDO TORAS A UNA CORRIENTE DE FUGA – MÍNIMA, ESTO SE PUDO HACER SACANDO POCO A POCO LA PLACA DEL ELEC--TROLITO HASTA CIERTA DISTANCIA FIJADA DE ANTENANO PURA CADA VOLTA-JE. D. ESTE MODO SE OBTUVIERON CAPAS ADVACENTES DE DIFERENTES ESP<u>E</u> SORES FORMANDO ASÍ UN PRISMA ESCALONADO DE ÓXIDO. PARA MEJORAR LA-SUPERFICIE DE REFLEXIÓN, FUE DEPOSITADA SOBRE EL ÓXIDO UNA DELGADA GAPA DE PLATINO DE 10^{-6} cm DE ESPESOR YA QUE SEGÚN LAS PRUEBAS QUE – SI HICIERON LA PLUÍQULA DE PLATINO NO ALTERA LA INTERFERENCIA DE – LOS COLORES, SI EL PRISMA ES OBSERVADO CON LUZ MONOCROMÁTICA, LAS-BANDAS OSCUHAS DENDE OCUBRE LA EXTINCIÓN, PUEDEN VERSE CLARAMENTE. EL ÍNDICE DE REFRACCIÓN FUE MEDIDO POR EL MÉTODO DE SUSPENSIÓN USAM DO UNA LÁMPARA DE SODIO. ÉL RESULTADO FUE DE 1.67. SE ENCONTRÓ QUE LOS MEJORES FRAGMENTOS DE LA PELÍCULA FU<u>e</u> Hon outentous después de lavar la superficie con una solución de -H_aSu_a y K_aCr_aO_{la}.

EL PRISMA USADO PARA MEDIR EL ESPESOR DE LA CAPA FUÉ LAVA-DO CON ALCCHOL PORJUL EN ESTE CASO LOS COLORES FUERON MÁS INTENSOS. SE ENCONTRÓ UN VALOH PARA EL ESPESOR DE LA CAPA DE ÓXIDO DE 12.9 - $\frac{3}{4}/V$. LOS MISMOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS LAVANDO LA PLACA CON -MUZCLA GRÓMICA, ENTENDIENDO QUE EL PEQUEÑO AUMENTO EN EL ÁREA SU-PERIFICIAL, EL CUAL SE PRODUCE POR ESTE MÉTODO, NO TIENE INFLUEN--CIA SOBRE EL ESPESOR DE LA PELÍCULA MEDIDO POR EL MÉTODO ÓPTICO.

LA FIGURA 28 MUESTRA LAS POSICIONES DE LAS BANDAS OSCURAS TRAZADAS CONTRA SU NÚMERO DE ORDEN, PARA UN PRISMA DE 15 CM DE LA<u>R</u> GO JUE FUÉ OXIDADO A 500 V Y A UNA DENSIDAD DE CORRIENTE CONSTANTE DURANTE EL MOVIMIENTO DE LA PLACA.



FIGURA 28 POSICION DE LÀS BANDAS DE INTERFE-RENCIA CON LUZ MONOCROMATICA CON UN PRIS-MA PULIDO DE LA CÀPA DE OXIDO, A LO LARGO DE LA ABSCISA ESTAN GRAFICADAS EL NUMERO DE OR-DEN DE LAS BANDAS OBSCURAS, A LO LARGO DE LA ORDENADA LA POSICION DE LAS MISMAS. DE ESTE MODO SE UNTIENE UN PRISMA CON REGULAR AUMENTO DE -ESPESOR, ÉN LA MISMA FIGURA SE PUEDE VER QUE LA DISTANCIA ENTRE -LAS DOS BANDAS ADVACENTES ES CONSTANTE, LO CUAL MUESTRA QUE EL ÍN-DICE DE HEFRACCIÓN NO DEPENDE DEL ESPESOR GE LA CAPA, WEISKIRCHNER (7B) ENCUENTRA QUE "N" (ÍNDICE DE REFRACCIÓN) DEPENDE SOBRE TODO -DEL ESPESOR Y REPORTA EL VALOR DE 1,59 PARA N_{NA} DE UNA CAPA DE ÓX<u>;</u> DO A 150 V DE FORMACIÓN.

D) ESTRUCTURA DE LA PELÍCULA DE ÓXIDO.

INVESTIGACIONES DE LA ESTRUCTURA CRISTALINA CON UN ESPEC---TRÓMETRO DE RAYOS X MOSTRARON QUE LA PELÍCULA DE ÓXIDO ES EN GRAN-PARTE AMORFA.

EN GENERAL SE PUEDE DECIR QUE EL AL₂O₃ AMORFO ESTÁ COMPUE<u>S</u> TO POR LOS ÁTOMOS DE OXÍGENO ARREGLADOS EN LA PED, LA CUÁL ES A --MENUDO DIFERENTE DEL SISTEMA CÚBICO. SIN EMBARGO LA RED "CLOSE- --PACKET" NO NECESITA SIEMPRE SER PERIÓDICA, LOS ÁTOMOS DE ALUMINIO-SE DISTRIBUYEN IRREGULARMENTE SOBRE ESPACIOS TETRAÉDRICOS Y OCTAÉ-DRICOS.

DESPUÉS DE LAVARLO CON H_2SO_4 y $K_2CR_2O_7$, el óxido de aluminio amorfo aparece sobre la lámina de aluminio a temperatura am--biente, si la oxidación fué llevada a cabo a 100°C, debido a estatemperatura se producen agregados cristalinos de $\chi'A1_2O_3$.

EL ALUMINIO QUE HA SIDO LAVADO CON AGUA HIRVIENDO SE RECU-BRE DE UNA PELÍCULA DE BOHEMITA ($AI_2O_3 \cdot H_2O$). Esta capa no actúa c<u>o</u> mo aislante en el electrolito .

LLEVANDO A CABO UNA OXIDACIÓN SOBRE LÁMINAS DE ALUMINIO R<u>e</u> Cubiertas de Bohemita puede calcularse el espesor y compararse con EL ESPESOR DETERMINADO EXPERIMENTALMETE. SE OBSERVÓ QUE ESTE ÚLT<u>-</u> Mo resulta mayor que el calculado, Sobre el peso de la placa ant**es** y después del proceso de oxidación se encontró un pequeño aumento.

LA EXPLICACIÓN MÁS PLAUSIBLE ES QUE DURANTE LA OXIDACIÓN --PARTE DE LA BOMEMITA SE CONVIRTIÓ A $A1_2O_3$, ya que el y $A1_2O_3$ se-Forma durante la oxidación aún a temperatura ambiente, según lo --Muestran las pruebas con hayos X.

En suma se puede decir que la oxidación anódica a 100 °C da atempre un aumento no sólo de de óxido amorfo sino también de g'--Al₂O₃. La oxidación a temperatura ambiente en general sólo produce óxido amorfo , excepto cuando se encuentra anteriormente una película de bohemita, ya que en estos casos se forma también el g'Al₂O₃

5) INTERPRETACION DE LOS FENOMENOS OCURRIDOS EN LA PELICULA DE OXIDO EN DIFERENTES CONDICIONES.

Es calaro que el estado de la capa de óxido no es estable,-Durante la formación de la película existe tal estado que la resi<u>s</u> tencia en ambos sentidos es muy elevada. Desde que se aplica una tensión alterna aparece un nuevo estado, a causa del cual la co -rriente pasa en el sentido buen conductor (aluminio negativo), y por el cual al mismo tiempo se efectúa la rectificación. Mas esteestado no es estable, pues en el sentido de conducción aparece unrizo (características corriente-tensión), lo que significa que durante el paso de la corriente la estructura de la película cambia. Cuando la tensión aumenta, la resistencia disminuye, y cuando la tensión disminuye, en el mismo memiperíodo, la resistencia varía - MENOS.

DUPANTE EL SEMICICLO POSITIVO (SENTIDO DE FORMACIÓN), LA -PELÍCULA DE ÓXIDO VULIVE A UN ESTADO DE EQUILIBRIO, EL CUÁL SIN E<u>M</u> BARGO NO ES IGUAL AL QUE RESULTA DESPUÉS DE LA FORMACIÓN DE LA PE-LÍCULA Y AL CUAL NO SE HA APLICADO NÚN NINGUNA TENSIÓN ALTERNA. EN EFECTO, SE HA SUPULSTO QUE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER APLICADO UNA TENSIÓN ALTERNA, EL ESTADO DE LA PELÍCULA DE ÓXIDO SE ENCONTR<u>A</u> BA EN TRANSICIÓN (BAJO LA INFLUENCIA DE LA CORRIENTE EN EL SENTIDO BUEN CONDUCTOR) HACIA UN NUEVO ESTADO. PARA FRECUENCIAS MUY ELEVA-DAS PASA UNA COPRIENTE MUY DÉBIL, YA QUE CIERTAMENTE EL TIEMPO DU-RANTE EL CUAL APARECE LA TENSIÓN EN EL SENTIDO DE CONDUCCIÓN ES --MUY FEQUEÑO PARA PODER INDUCIR UN ESTADO DE FÁCIL CONDUCCIÓN DE LA CORRIENTE.

AHORA ES POSIBLE, DE ACUERDO CON LAS CONSIDERACIONES ANTE-RIORES DAR UNA IDEA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PELÍCULA DE ÓXIDO. SE CONSIDERARÁ DESDE LUEGO EL PROCESO DE LA FORMACIÓN DE LA PELÍCULA. (11). ÉSTE PROCESO DESCANSA SOBRE UN FENÓMENO ELECTROLÍTICO, PUES-BAJO LA INFLUENCIA DE UN ELEVADO CAMPO ELÉCTRICO SE PRODUCE UN ---TRANSPORTE DE IONES. SE PUEDE ADMITIR QUE LOS IONES DE ALUMINIO PA SAN A TRAVÉS DE LA RED (FIGURA 9) PARA DIRIGIRSE AL ELECTROLITO, --COMBINÁNDOSE ENTONCES CON LOS IONES OXÍGENO; PUDIÉNDOSE IMAGINAR -QUE EL OXÍGENO PASA EN SENTIDO CONTRARIO, O BIEN AMBOS CASOS SIMUL TÁNEAMENTE. PARA CAMPOS INTENSOS, LA CONDUCTIVIDAD DEBIDA A LOS E-LECTRONES ES MUY DÉBIL Y LA CONDUCTIVIDAD DEBIDA A LOS IONES ES IM PORTANTE.

En cuanto a la naturaleza de la película formada es sabido que la capa de Al $_2O_2$ no es homogénea, y también es cierto que en -

EL LÍMITE DE LA PELÍCULA DE ÓXIDO CON EL ALUMINIO EXISTE UNA ZONA DE MAYOP CONDUCCIÓN, DE ESPESOR MÁXIMO 3X10⁻⁶cm. Se puede admitir que esta capa se compone de óxido de aluminio con exceso de alum<u>i</u> nio, lo que lo convierte consecuentemente en un semiconductor. --Hartmann (118) demostró que el aluminio al estar en la red del óx<u>i</u> do lo transforma en un semiconductor por exgeso.

SE ADMITE COMO CIERTO QUE LA PELÍCULA SE COMPONE DE 3 PAR-TES. SOBRE LA PARTE SEMICONDUCTORA SE ENCUENTRA UNA PARTE AISLANTE PROPORCIONALMENTE MÁS GRUESA, EL ESPESOR TOTAL DE LA CAPA EN ESTE-CASO ES DE 10⁻⁵cm.

SE PUEDE PROPONER LA PREGUNTA: ¿ POR QUÉ ESTE SISTEMA SE -COMPORTA COMO RECTIFICADOR Y POR QUÉ LA CONDUCTIVIDAD NO APARECE, -SINO HASTA QUE SE APLICA UNA TENSIÓN EN EL SENTIDO DE CONDUCCIÓN ?

SE CONSIDERARÁ DESDE LUEGO LA INERCIA AL APARECER LA RECT<u>I</u> FICACIÓN, ESTE SISTEMA SE COMPONE DE UNA CAPA SEMICONDUCTORA POR -EXCESO, SEPARADA DE LA INTERFASE LÍQUIDA POR UNA CAPA AISLANTE. --FOR LA PRESENCIA DE ESTA CAPA AISLANTE EL SISTEMA POSÉE UNA RESIS-TENCIA ELEVADA, QUE EJERCERÁ UNA INFLUENCIA MUY DESFAVORABLE SOBRE LA RECTIFICACIÓN; PUES CUANDO LA CORRIENTE CIRCULA EXISTE INMEDIA-TAMENTE UNA FUERTE CAÍDA DE TENSIÓN A TRAVÉS DE LA RESISTENCIA. -NO SE PRECISARÁ TODAVÍA EL PROCESO DE RECTIFICACIÓN PERO ES CIERTO QUE LA SUPRESIÓN DE ESTA HESISTENCIA ES NECESARIA, ESTA SUPRESIÓN-DEMANDA DE TIEMPO Y ENTRANA LA APARICIÓN DE LAS INERCIAS EN LAS --PROPIEDADES RECTIFICADORAS.

SE TRATARĂ DE AVERIGUAR POR QUÉ DISMINUYE LA RESISTENCIA, es decir. -: De qué manera la capa aislante se hace más delgada ?-Para esto se tiene que admitir, que para intensidades de campo ba-

JAS EN RELACIÓN CON LA INTENSIDAD DE CAMPO DE FORMACIÓN, SUBSISTE TODAVÍA UNA C ERTA CONDUCTIVIDAD ELECTHOLÍTICA.

W. CH VAN GEEL Y B. C. BOUMA (90) CONSIDERAN QUE LA PELÍ CULA DE ÓXIDO SE VUELVE BUENA CONDUCTORA AL "LIBERARSE" EL ALUMI--NIO DE LA INTERFASE METAL/ÓXIDO O DISOLVERSE EN LA RED CR. ALINA-DEL ÓXIDO, CON LO CUAL SE HACE MÁS DELGADA LA CAPA AISLAN., Y AL-APLICAR LA TENSIÓN A LOS BORNES DE ÉSTA, LA "ELECTRÓLISIS SE HACE MÁS RÁPIDA, PUDIENDO PASAR LOS ELECTRONES DE LA CAPA SEMICONDUCTO-RA, ATRAVESAR LA ZONA AISLANTE (YA MUY DELGADA) Y VOLVER AL ELEC--TROLITO, AUMENTANDO ASÍ LA HECTIFICACIÓN.

ESTAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA NATURALEZA DE LA PELÍ-CULA DE ÓAIDO, SIN EMBARCO NO EXPLICAN TOTALMENTE EL MECANISMO DE-LA RECTIFICACIÓN. EN LA PARTE FINAL DEL PRESENTE TRABAJO SE TRATA-RÁ DE DAR UNA EXPLICACIÓN SATISFACTORIA A DICHO FENÓMENO.

6) CAPACIDAD Y PERDIDAS DIELECTRICAS.

 A) DESCRIPCIÓN DEL PUENTE PARA LAS MEDICIONES CON CORRIEN TE ALTERNA,

LA FIGURA 29 MUESTRA EL DISPOSITIVO UTILIZADO PARA LA M<u>e</u> Dición de capacitancias con **corriente** alterna, '

EL MONTAJE ES UN PUENTE DE WHEATSTONE CON UNA RAMA SEGÚN LA MODIFICACIÓN DE WAGNER, TODA LA RAMA DE WAGNER TIENE COMO OBJE-TO ELIMINAR LAS ADMITANCIAS PARÁSITAS QUE OCURREN NORMALMENTE EN -UN PUENTE DE WHEATSTONE,

LA PARTE QUE CORRESPONDE AL PUENTE DE WHEATSTONE CONSTA-DE UNA RAMA EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL SISTEMA ELECTROLÍTICO CE. -

EN LA RAMA SIGUIENTE SE ENCUENTRAN UNA RESISTENCIA VARIABLE \overline{R} Y U-NA CAPACITANCIA VARIABLE \overline{C} QUE EQUILIBRAN EL VALOR DE LA CELDA \overline{Ce} , 7 LOS OTHOS DOS BRAZOS DEL PUENTE DE WHEATSTONE CONSTAN DE DOS RESI<u>S</u> TENCIAS \overline{R}_1 Y \overline{R}_2 a las cuales se les asigna un valor fijo, T es un "RANSFORMADOR que dermite amplificar la tensión a los bornes de --LAS FLACAS DE DEFLEXIÓN VERTICAL DEL DSCILOSCOPIO, CONECTANDO LAS PLACAS DE DEFLEXIÓN HOPIZONTAL EN BASE AL TIEMPO. T ES UN TRANSFO<u>R</u> MADOA GON PANTALLA A TIEPRA, PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN DE EFECTOS CAPACITIVOS.



FIGURA 29 PUENTE DE CORRIENTE ALTERNA Segun Modificación de Wagner Para Deterninaciónes de Capacitancias La parte inferior, o ser la travectoria desde D hasta E, es la rama de Wagner, que consta de una resistencia variable \vec{R}_1 en paralelo con una capacitancia también variable C_1 , y por otra parte una resistencia fija \vec{R}_2 .

EL OBJETO DE LA MODIFICACIÓN DE WAGNER, COMO SE NOTÓ AN-TES, ES ELIMINAR LAS ADMITANCIAS PARÁSITAS QUE OCURREN EN EL PUEN-TE WHEATSTONE, Y PARA ESTO ES NECESARIO UN AJUSTE LABORIDSO.

ÈL PRIMER BALANCE QUE SE HACE ES COLOCANDO EL OSCILOSCO-PIO ENTRE LOS PUNTOS À Y Ú, VARIANDO LOS VALORES DE LA RESISTENCIA Y CAPACIDAD DEL PHENTE HASTA QUE NO PASA NINGUNA CORRIENTE POR ES-TA DERIVACIÓN. SE CONECTA EL OSCILOSCOPIO, AHORA ENTRE LOS PUNTOS-B Y F, AJUSTANDO LA HAMA DE WAGNER HASTA QUE TAMPOCO HAYA CORRIEN-TE CIRCULANDO POR ESTOS PUNTOS.

SI SE CAMBIA DE NUEVO EL OSCILOSCOPIO A SU POSICIÓN ORI-GINAL SE ENQUENTRA QUE ESTÁ DESBALANCEADO Y RÉQUIERE DE OTRO AJUS-TE. UNA VEZ AJUSTADO POR SEGUNDA VEZ EL PUENTE, SE PASA DE NUEVO A LA RAMA DE WAGNER, QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRA DESBALANCEADA, SE AJU<u>S</u> TA POR SEGUNDA VEZ LA RAMA DE WAGNER Y SE VUELVE A PASAR EL OSCI--LOSCOPIO ENTRE LOS PUNTOS À Y B, ASÍ SUCESIVAMENTE. SIN EMBARGO SE OBSERVA QUE CADA REAJUSTE TIENE UNA VARIACIÓN MENOR, HASTA EL PUN-TO TAL QUE NO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LOS BALANCES EN AMBAS RAMAS, JE CONSIDERA UNIONCES QUE EL PUENTE ESTÁ EQUILIBRADO, OBTENIÉNDOSE LOS RESULTADOS DE LA CELDA PROBLEMA EN FUNCIÓN DE LA RESISTENCIA Y CAPACIDAD VARIABLES; Ĥ Y C.

 B) LUEMPER DE MEDICIONES PARA UN ESPESOR DE PELÍCULA DE-TERMINADO,



LA FIGURA 30 REPRESENTA UN EJEMPLO DE MEDICIÓN DE TO O -PARA UNA PLACA DE ALUMINIO DE SUPERFICIE 2X55 CM² y para un espe-sor de la película de 0.1 ju; oxidada aproximadamente a 100 V. Aquí se dan tanto las curvas como las pérdidas dieléctricas en funciónde la frecuencia.

SI SE CONSIDERA AL SISTEMA AL/AL₂O₃/electrolito como un condensador C en paralelo con una resistencia R_p y en serie con -- una resistencia R_s , se puede expresar:

$$r_{G}\delta = R_{S}WC + \frac{1}{R_{B}WC} + \frac{R_{S}}{R_{B}^{2}WC} + \frac{1}{R_{B}^{2}WC}$$
 (14)

EL PRIMER TÉRMINO REPRESENTALAS PÉRDIDAS SUPONIENDO QUE-ADEMÁS DE C SOLAMENTE EXISTE R_s . EL SEGUNDO TÉRMINO SE OBTIENE CO<u>N</u> SIDERANDO QUE SÓLO EXISTE R_p ADEMÁS DE C. EL TERCER TÉRMINO CONSI-DERA LA EXISTENCIA DE AMBAS RESISTENCIAS, SIN EMBARGO SE PUEDE DE<u>S</u> PRECIAR ESTE TÉRMINO CUANDO R_s ES MUCHO MENOR QUE R_p ($R_s \ll R_p$).

EN EL ESQUEMA DE LA FIGURA 31 TODAVÍA NO SE TOMAN EN CUE<u>N</u> Ta las pérdidas dieléctricas.

EN LA MAYOR PARTE DE LOS CASOS, CUANDO SE EMPLEAN FRE --CUENCIAS MAYORES DE 50 C/S, EL VALOR DEL SEGUNDO TÉRMINO ES MUY P<u>E</u> QUEÑO. Para este caro, donde se oxidó la placa de **aluminio** a 100 V Masta una corriente de fuga de no más de 0.1 mA la resistencia de-La película $R_{\rm o}$ tiene un valor de 1 Megaohm aproximadamente.

EN LA FIGUEA 30, SE PUEDE SUPONER (PARA FRECUENCIAS MAYO HES DE 3000 C/S) QUE LA CURVA DE TG δ se compone de una parte con<u>s</u> tante (curva c) y de una farte que crece proporcionalmente con la frecuencia (curva b). La curva c representa la diferencia entre --ei valor medido de to δ (curva a) y la curva b, que representa laspérdidas en serie, estas pérdidas en serie son debidas a la resistencia delectrolito.

LA PENDIENTE DE LA CURVA & (FIGURA 3G) MUESTRA EL PRODU<u>C</u> TO R_SC, Para indicar como se obtuvieron separadamente r_s y C, aparecen las figuras 32 y 33.



FIGURA 71 ESQUEMA EQUIVALENTE DEL SISTEMA AI/AI203/ELECTROLITO SIN TENER EN CUENTA LAS PERDIDAS DIELECTRICAS rs + RESISTENCIA DEL ELECTROLITO r + RESISTENCIA DE FUGA . LA PRIMERA REPRESENTA LA CAPACIDAD Y LA SEGUNDA LA PESI<u>S</u> Tencia, como función de la frecuencia, Ambas películas fueron formadas a 40 V.

EN LL PRODUCTO R_S^{-G} , R_S^{-} ES IGUAL A LA RESISTENCIA DEL ELEC--TROLITO. SE CONOCEN POR LO TANTO R_S^{-Y} G. PUESTO QUE PARA FRECUEN--CIAS ELEVADAS EL PRODUCTO R_S^{-G} ES CONSTANTE, G TAMBIÉN ES CONSTANTE AL MENOS QUE LAS MEDIDAS O LAS OBSERVACIONES DE LAS MUESTRAS ESTÉN TOMADAS A FRECUENCIAS MUY HAJAS,



FIGURA JE INFLUENCIA DE LA FRECUENCIA I SOBRE LA CAPACIDAD Co



FIGURA 33 VARIACION DE LA RESISTENCIA R. CON LA FRECUENCIA f

DE ACUERDO CON EL ESQUEMA DE LA FIGURA 30, SE PUEDE CONSID<u>E</u> RAR AL SISTEMA COMO UN CONDENSADOR CON UNA RESISTENCIA EN SERIE P<u>E</u> QUEÑA (ELECTHOLITO) Y UNA RESISTENCIA EN PARALELO MUY ELEVADA,

C) FÉRDIDAS UILLÉCTRICAS Y CAPACIDAD PARA DIVERSAS TENSIO--

CUANDO SE HABLA DEL ESPESOR DE LA PELÍCULA SE ENCUENTRA IN-MEDIATAMENTE LA DIFICULTAD DEBIDA AL HECHO, QUE ESTE ESPESOR NO --PUEDE SER CONOCIDO CON PRECISIÓN EN FUNCIÓN DE LA TENSIÓN DE FORM<u>A</u> CIÓN.

SE HAN MEDIDO LAS CAPAS DE ÓXIDO CUYAS TENSIONES DE FORMA--CIÓN FUERON DESDE 10 A 400 V.

LA FIGURA 34 REPRESENTA LAS CURVAS DE LAS PÉRDIDAS DIELÉC--TRICAS, SE PUEDE OBSERVAR UNA FUERTE DISMINUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS -DIELÉCTRICAS PARA TENSIONES DE FORMACIÓN MÁS ALTAS.



FIGURA 34 TANGENTE DE É EN FUNCION DE LA FRECUENCIA 9 PARA DIVERSAS TENSIONES CO PONNACION V



ł

1

FIGURA 35 LAS PERDIDAS DIELECTRICAS COMO FUNCION DÉ LA Tension de Pormación V

LA FIGURA 35 INDICA LOS VALORES DE SATURACIÓN DE LAS PÉRDI-DAS DIELÉCTRICAS (QUE APARECEN EN LA FIGURA 34) EN FUNCIÓN DE LA -TENSIÓN DE FORMACIÓN.

,



FIGURA DE EL PRODUCTO VC EN FUNCION DE LA TEN -Sion de formación V, donde c ed medida por el NETODO BALISTICO

LA FIGURA 36 MUESTRA EL PRODUCTO DE LA TENSIÓN DE FORMACIÓN V. POR LA CAPACIDAD C. (VC) CUMO UNA FUNCIÓN DE LA MISMA TENSIÓN -DE FORMACIÓN.

SI SE CHEYERA QUE LA PELÍCULA DE ÓXIDO ES DE COMPOSICIÓN H<u>O</u> MOGÉNEA LA CAPACIDAD O SENÍA PROPORCIONAL A 1/D Y SUPONIENDO QUE -PAPA LA FORMACIÓN DE LAS PELÍCULAS DE ÓXIDO SE MANTUVIERA LA MISMA INTENSIDAD DE CAMPO, ENIONCES \hat{F} -V/D, LEBERÍA SER CONSTANTE Y POR -LO TANTO V SERÍA PROPORCIONAL A D.

ACEPTANDO ESTA SUPOSICIÓN VC DEBENÍA TENER UN VALOR CONSTAN-TE, SIN EMBARGO SE HA CONSTATADO QUE EL PRODUCTO VC NO ES CONSTAN-TE Y PARA ESPESORES MUY REDUCIDOS LLEGA A SER 5 VECES MÁS PEQUEÑO-QUE PARA GRANDES ESPESORES (A LA MISMA TENSIÓN DE 10 V.).

D) MEDICAS DE LA CAPACICAD POR EL DÉTODO DEL PUENTE DE ----Wheatstone modificado por Wagner,

SE TIENEN QUE HACER RESALTAR ANTES LOS SIGUIENTES PUNTOS: LAS PELÍCULAS DE ÓXIDO PRESENTAN PÉRDIDAS DIELÉCTRICAS, LAS CUALES SON APROXIMADAMENTE IVERSAMENTE PROPORCIONALES. AL ESPESOR DE LA PELÍC<u>U</u> LA, ESTO INDICA QUE LAS PÉRDIDAS TIENEN LUGAR EN UNA PARTE DE LA P<u>E</u> LÍCULA QUE NO AUMENTA CUANDO LA CAPA DE ÚXIDO ENGRUESA.

SE PUEDEN ENTONCES DISTINGUIR DOS CASOSI LAS PÉRDIDAS TIENEN EUGAR EN EL LÍMITE DE LA PELÍQUEA DE ÓXIDO CON EL ALUMINIO, O BIEN EN EL LÍMITE DE LA PELÍQUEA DE ÓXIDO CON EL ELECTROLITO, EN AMROS CASOS ES POSIBLE SUPOMER CAPAS DORLES, O CAPAS DE POLARIZACION EN-EL ELECTROLITO, O BIEN SE LÍMITE DEL ÓXIDO, PUES LA CAPACIDAD AQUÍ-PRESENTA LAS PÉRDIDAS DE TALES PELÍCUEAS. PARA DAR RESPUESTA A ESTOS PROBLEMAS, VAN GEEL Y BOUMA EXA-MINARON ESTE SISTEMA REEMPLAZANDO EL CIRCUITO CAPACITIVO REAL (CON PÉRDIDAS) POR UN CIRCUITO COMO EL REPRESENTADO EN LA FIGURA 37.



FIGURA 37 ESQUEMA EQUIVALENTE DE LA PELICULA, DONDE 7,0 Resistencia del Electrolíto, C, parte Aislante de la Pelicula; C₁ y C₂ Junto a las resistencias en paralelo representan la -Parte comductora de la Pelicula.

SOBRE LA FIGURA; CO REPRESENTA LA PARTE SIN PÉRDICAS DE LA CAPACIDAD, C₁ Y C₂ CCN SUS RESPECTIVAS RESISTENCIAS MONTADAS EN PA RALELO REPRESENTAN LA PARTE CON PÉRDIDAS Y R_S REPRESENTA LA RESIS-TENCIA DELELECTROLITO. LA TG Ó SE MIDE PARA UNA COMBINACIÓN COMO-LA DE LA FIGURA 37 EN UN PUENTE DE CORRIENTE ALTERNA, EL OBJETIVO-ES OBTENER UN VALOR DE TG Ó APROXIMADAMENTE IGUAL A UNA CELDA CON-UNA PLACA DE ALUMINIC OXIDADA A 10 V. NO SE QUIERE ENTRAR AQUÍ EN-EL CÁLCULO DE LAS RESISTENCIAS Y CAPACIDADES, MAS SE INDICARÁ SO-LAMENTE, QUE PARA ESTE CASO LOS RESULTADOS REPORTADOS POR LA PHI--LIPS FHERON: C₀- 12 µF, C₁- 11 µF, C₂- 5 µF, R₁- 10Ω R₂- 3Ω Y -R₃- 5Ω LI VALOR DE TG Ó OBTENIDO CON ESTOS DATOS ES PRÁCTICAMEN-TE IGUAL QUE EL MEDIDO SOBRE UNA PLACA DE ALUMINIO DE 22 CM² OXID<u>A</u> DA A 10 V.

LA CURVA (A) DE LA FIGURA 38 MULSTRA LA TO δ PARA LA PLACA -DE ALUMINIO MENCIONADA Y LA CURVA (B) REPRESENTA L RESULTADO OBT<u>E</u> NIDO POR UNA COMBINACIÓN COMO LA DE LA FIGURA 37. EN EL CIRCUITO EQUIVALENTE, SE TOMÓ LA RESISTENCIA MEDIA DEL ELECTROLITO COMO R₅ - S Ω . Las pendientes de (A) y (B) son práctic<u>a</u> Mente Las Mismas,



FIGURA 38 (a) 18 Å EN FUNCION DE LA FRECUENCIA 7 DE UNA PLACA DE ALUMINIO OXIDADA A 10 V (22 cm²). (b) SIGUIENDO EL ESQUEMA DE LA FIGURA 37 EN ĜL CUAL ra 6 somo, ca + 12 JF, c1 + 11 JF, c2 + 8 JF, r1 + 10 ohmo, r2 + 3 ohmo.

PARA LA CURVA (D) DE LA FIGURA 30 CABE LA EXPLICACIÓN DEL -ESQUEMA 37, DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUANDO UN LA MEDICIÓN DEL PUENTE, SE COMPENSA EL SISTEMA ---POR UN CIRCUITO EN SERIE, FORMADO POR UNA CAPACIDAD Y UNA RESISTE<u>N</u> GIA, ES POSIBLE EXPRESAR ESTA CAPACIDAD EN FUNCIÓN DE L**A FRECUEN--**CIA

EN EL CIRCUITO EQUIVALENTE. SE TOMÓ LA RESISTENCIA MEDIA DEL ELECTROLITO CONO R₅ · S_{Ω} . Las pendientes de (A) y (B) son práctic<u>a</u> Mente Las Mismas.



FIGURA 38 (a) 18 d EN FUNCION DE LA FRECUENCIA 1 DE UNA PLACA DE ALUMINIO OXIDADA A 10 V (22 cm²). (b) SIGUIENDO EL ESQUEMA DE LA FIGURA 37 EN EL CUAL 16+5 ohms, C6+12 μ F, C1+11 μ F, C2+5 μ F, T1+10 ohms, T2+3 ohms.

PARA LA CUHVA (D) DE LA FIGURA 36 CARE LA EXPLICACIÓN DEL -ESQUEMA 37, DE LA SIGUIEN'E MANERA:

CUANDO EN LA MEDICIÓN DEL PUENTE, SE COMPENSA EL SISTEMA ---POR UN CINCUITO EN SERIE, FORMADO POR UNA CAPACIDAD Y UNA RESISTE<u>N</u> CIA, LS POSIBLE EXPRESAR ESTA CAPACIDAD EN FUNCIÓN DE LA FRECUEN--CIA

$$\frac{1}{C_{3}} = \frac{1}{C_{0}} \cdot \frac{w^{2}C_{1}\mu_{1}^{2}}{1 + w^{2}C_{1}^{2}\mu_{1}^{2}} \cdot \frac{w^{2}C_{2}^{2}\mu_{2}^{2}}{1 + w^{2}C_{2}^{2}\mu_{2}^{2}} \dots \dots \dots (15)$$

Donde: C_d representa la capacidad de la parte aislante de la película. Después cumprobaron que para mediciones a frecuencias elevadas, c_s es constante en función de la frecuencia,

DE AQUÍ QUE PARA FRECUENCIAS ELEVADAS SE PUEDA ESTABLECER -Esta relación:

SI SE REPRESENTA EL VALOR DE 1/C DE LA CURVA (D) EN LA FIGURA 36, EN FUNCIÓN DE LA TENSIÓN DE FORMACIÓN V, SE PUEDE ESCRIBIR:

SE PUDO OBSERVAR ANTES QUE HAY RAZONES PARA SUPONER QUE LA -PARTE AISLANTE DE LA PELÍCULA QUE PROVOCA LAS PÉRDIDAS, TIENE UN -ESPESOR PRÁCTICAMENTE CONSTANTE, Y QUE NO AUMENTA SINO SÓLO MUY P<u>O</u> CO AL ENGROSAR LA PELÍCULA.

LA CONCLUSIÓN ES QUE!

DE SUERTE QUE, SI SE SUPONE QUE PARA CADA TENSIÓN DE FORMA-CIÓN LA CONSTANTE DIELÉCTRICA DE LA PARTE AISLANTE DE LA PELÍCULA-ES LA MISMA, SE PUEDE DECIR QUE EL ESPESOR DE LA PARTE AISLANTE A<u>U</u> MENTA PROPORCIONALMENTE A LA TENSIÓN, Y QUE LA PARTE CAPACITIVA DE LA PELÍCULA QUE PROVOCA LAS PÉRDIDAS ES CONSTANTE,

EL PASO SIGUIENTE DE VAN GEEL Y HOUMA, FUÉ ENCONTRAR DÓNDE-SE ENCUENTRA LA PARTE CAPACITIVA DE LA PELÍCULA QUE PROVOCA LAS -- pérdidas (0). Se vió que para la placa de aluminio formada a 10 V-(superficie 22 cm²) correspondía en el esquema equivalente a $G_1=11$ uF y $G_2=5$ uF.

LA COMBINACIÓN DE LOS VALORES C1 Y C3 CORRESPONDE A:

SE PROPUSO ENTONCES OBSERVAR LA CAUSA DE LAS PÉRDIDAS DIE--LÉCTRICAS EN LA CAPA LÍMITE ÓXIDO/ALUMINIO, PUES ES MENOS VEROSÍMIL QUE LA CAPA DE ÓXIDO DEL LADO DEL ELECTROLITO SEA LA QUE POSEA UNA ZONA DE ESPESOR CONSTANTE QUE PROVOQUE LAS PÉRDIDAS.

SE SUPUSO QUE LA CAPA DE ÓXIDO DEL LADO DEL ALUMINIO CONTIE-NE UN EXCESO DE ÁTOMOS DE ALUMINIO, QUE SE HAN INCORPORADO EN LA -RED. CONSERVANDO UNA GPAN COMDUCTIVIDAD POR ELECTRONES.



FIGURA 30.1/C MEDIDA CON UN PUENTE DE CORRIENTE Alterna en funcion de la tension de fornacion V.

SE REPRESENTA ENTONCES EN LA FIGURA 40 UNA COMPARACIÓN EN---TRE EL VALOR 1/C EN FUNCIÓN DE LA TENSIÓN DE FORMACIÓN, ANTES Y ---DESPUÉS DEL TRATAMIENTO TÉRMICO.



LA CURVA (A) REPRESENTA 1/C ANTES DEL TRATAMIENTO TÉRMICO,-Y LA CURVA (B) DESPUÉS DE ÉSTE. SE DEMOSTRÓ QUE LAS PENDIENTES DE-LAS DOS PARTES LINEALES SON LAS MISMAS, YA QUE 1/C = $\alpha V + \beta$ TIENE EL MISMO VALOR EN AMBOS CASOS, PEPJ SE REDUCE A LA MITAD DESPUÉS DE -UN CALENTAMIENTO A 400°C.

5

SE DEDUCE DE ESTO QUE LAS CAPACIDADES C₁ y C₂ han aumentado-En magnitud, de acuerdo con la relación β = 1/C₁ + 1/C₂.

YA SEA QUE EL ESPESOR DE LA PARTE DE LA PELÍCULA QUE PROVOCA Las pérdidas haya disminuído, o bien sea que la constante dieléc-trica de esta parte haya aumentado. E) DETERMINACIÓN BALÍSTICA DE LA CAPACIDAD.

CUANDO SE MIDE LA CAPACIDAD POR EL MÉTODO BALÍSTICO, LAS DE TERMINACIONES DEPENDEN DEL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA FORMACIÓN-Y EL VOLTAJE APLICADO EN LA MEDICIÓN. ADEMÁS HAY UNA DIFERENCIA EN LA MEDICIÓN YA SEA QUE LA TENSIÓN DE MEDIDA SE APLIQUE EN EL MISMO SENTIDO O EN SENTIDO CONTRATIO DE LA TENSIÓN DE FORMACIÓN. AQUÍ SE TRATAN LAS MEDICIONES CON EL VOLTAJE CORRESPONDIENTE A LA FORMA---CIÓN.

SI SE HA MEDIDO LA CAPACIDAD POR EL MÉTODO BALÍSTICO INMEDIA TAMENTE DESPUÉS DE LA FORMACIÓN, A LA CUAL LA TENSIÓN FUÉ APLICADA DURANTE LARGO TIEMPO, SE OBTIENE UNA MEDIDA DE LA CAPACIDAD MÁS --GRANDE QUE EN EL CASO DE CUALQUIER CONDENSADOR QUE HAYA ESTADO AL-GÚN TIEMPO SIN TENSIÓN (24 HORAS) LA MAGNITUD DE LA TENSIÓN DE ME-DIDA NO EJERCE NINGUNA INFLUENCIA SOBRE EL VALOR DE LA CAPACIDAD.

EN LA FIGURA 36 LA CURVA (A) REPRESENTA EL PRODUCTO VC, MED<u>I</u> DO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA FORMACIÓN, LA TENSIÓN PARA ESTA D<u>E</u> TERMINACIÓN FUE IGUAL A LA TENSIÓN DE FORMACIÓN, TODAS LAS PELÍCU-LAS FUERON FORMADAS MASTA LA MISMA CORRIENTE DE FUGA 100 μ A. LA -CUNVA (B) MUESTRA EL PRODUCTO VC, MEDIDO PARA UNA TENSIÓN IGUAL A-LA TENSIÓN DE FORMACIÓN, DESPUÉS DE QUE EL SISTEMA HABÍA ESTADO --SIN COMPLENTE DURANTE 30 MIN.

LA CURVA (C) REPRESENTA VO CONTRA V PARA UNA TENSIÓN DE MED<u>1</u> DA DE SÓLO 5 VOLTS: DESPUÉS E: LA FORMACIÓN.

SE COMPRUEBA QUE TODAVÍA EN ESTE CASO EL PRODUCTO VC NO ES-CONSTANTE SINO QUE PARA LAS TENSIONES DE MEDICIÓN DÉBILES, LA DIF<u>E</u> RENCIA ENTRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MIDIENDO PELÍCULAS DELGADAS-Y GRUESAS ES MÁS PEQUEÑO.

EN LA SUPOSICIÓN DE LA FIGURA 37, SE CONSIDERA UN CASO MUY-SIMPLE PUES SE HA CONSIDERADO UNA GAPA PERFECTAMENTE AISLANTE --LA CUAL PASA BRUSCAMENTE A UNA CAPA CONDUCTORA, PARA UNA TRAYECTO-RIA DE VC TAL COMO SE REPRESENTA EN LA FIGURA 36, ES NECESARIO QUE LA CAPA SIN PÉHDIDA APAREZCA COMO C₀, TENIENDO UNA CIERTA CONDUCT<u>I</u> VIDAD MUY DÉBIL. DE OTRO MODO NO SE PUEDE MEDIR SÓLO C₀. EL PASO-DE LA CAPA AISLANTE A LAS CAPAS DE MAYOR CONDUCTIVIDAD SE HACE SIN DUDA PROGRESIVAMENTE. PARA ESTUDIAR ESTA CAPA INTERMEDIA ENTRE LAS PARTES CONDUCTORA Y AISLANTE (BAJO LA INFLUENCIA DE LA TENSIÓN DE MEDICIÓN) SE HA REPRESENTADO DEL MODO SIGUIENTE LA ESTRUCTURA DE -PELÍCULA, SEGÚN LA FIGURA 41.



FIGURA 41 ESEUZHA EQUIVALENTE DE LA ESTRUCTURA DE La capa de Oxido en la cual r_j es una funcion de la propundição de la pélicula.

LA PELÍQUEA SE PUEDE CONSIDERAR COMO UN GRAN NÚMERO DE CON-DENSADORES DE LA NISMA CAPACIDAD. C MONTADOS EN SERIE, SOBRE CADA-UNO DE ESTOS CONDENSADORES SE SUPONE MONTADA UNA RESISTENCIA EN PA RALELO R_{j} y los bornes del sistema están sometidos a una tensión V. Se supone que R_{j} pasa desde un valor muy débil R_{j} hasta un valor <u>e</u> LLVADO R_N. SI SE CALCULA UN IMPULSO DE LA CORRIENTE BALÍSTICA SE -ENCUENTRA QUE: $\int_{-\infty}^{\infty} i_0(\tau) d\tau = v\Delta C \frac{J=1}{J=N} R_J^2$ (19) $\left\{\sum_{r=1}^{N} R\right\}^2$

DONDE $i_0(T)$ s la corriente que atraviesa el galvanómetro – al instante (T). Se consideraron dos suposiciones simples de acue<u>r</u> do con la variación de R_J con el espesor. El objeto de este estudio fué observar la variación de VC respecto al voltaje de formación V.

ÉN EL PRIMER CASO SE SUPONE QUE EL VALOR R_{j} en función de la Distancia (X) desde el electrodo de aluminio, varía como se ha in-Dicado en la figura 42.



FIGURA 42 UN TRAZO ARBITRARIO DE R

R . X ENTRE X-O Y X-A; Y R . A PARA X MAYOR QUE A.

ST SE SUPONE QUE CIRCULA STEMPHE UNA CORRIENTE DE FUGA Y QUE TODAS LAS PLACAS SE FORMARON A LA MISMA CORRIENTE ($1~\mu\text{A/cm}^2$), e<u>s</u> to stonifica que:


EN EL EJEMPLO QUE SE ESCOGIÓ SERÁ.

$$\int_{-\infty}^{1} \int_{0}^{1} (\tau) d\tau \sim \operatorname{Ora} \left\{ 1 - \frac{A}{GD-3A} \right\} PARA D MAYOR QUE A.(22)$$

EN ESTA FÚRMULA (D) REPRESENTA EL ESPESOR DE LA PELÍCULA.

La figura 4: representa la variación de VC en función de (d), después de esta fúrmula. Se comprobó que la curva tiene la misma tr<u>a</u> yectoria que para las medidas balísticas (fig. 30). Se indica que -el resultado es debido únicamente al hecho que C_o tiene una resiste<u>n</u> cia en paralelo y de que existe una capa intermedia intre las partes conductora y no conductora. Si C_o no tuviera resiste dia en paralelo VC sería constante.

ADEMÁS SE PUEDE EXPRESAR:

.R = F(x)

EN EL EJEMPLO ANTERIOR

EN LA FIGURA 44 EL VALOR DE $\int I_0(T) dT = VC$ ESTA REPRESENTADO EN FUNCIÓN DE D (ESPESOR) ESTA CURVA TIENE IGUALMENTE EL CARÁCTER -DE LA MEDIDA DESPUÉS DEL MÉTODO BALÍSTICO.



FIGURA 43 RESULTADOS DEL CALCULO DE VC., SUPO-Niendo el esquema de la figura 42.,



FIGURA 44 RESULTADO DEL CALCULO DE VC EN Funcion de V, suponiendo que R_j = R_{máx}(1-^{3kx})

No es simple deducir la variación de la resistencia R_j en --Función de (x). De todos modos se ha comprobado que la capa interm<u>e</u> Dia determina el carácter de la curva.

F) INTERPRETACIÓN DE LOS FENÓMENOS CAPACITIVOS.

SE PUEDE CONSIDERAR LA ESTRUCTURA DE LA CAPA DE ÓXIDO COMO -COMPUESTA PUR UNA PARTE CONDUCTORA LOCALIZADA CERCA DE LA INTERFASZ ALUMINIO/ÓXIDO Y DE UNA PARTE MALA CONDUCTORA CERCANA AL ELECTROLI-TO, ESTAS DOS ZONAS ESTÁN SEPARADAS POR UNA PARTE DEL ÓXIDO DE COM-POSICIÓN ESTEQUIOMÉTRICA Y TAMBIÉN ALTAMENTE AISLANTE. LA SUPERFI--

CIE QUE LIMITA LAS DOS PARTES FUEDE DESPLAZARSE BAJO LA INFLUENCIA-DEL CAMPO, SEGÚN VAN GEEL Y LOS ESPLEORES DE LAS PARTES BUENA Y MA-LA CONDUCTORA PUEDEN VARIAR.

ÈL HECHO QUE LA MEDICIÓN DE LA TO Ó, GON EL PUENTE DE CO----RRIENTE ALTERNA SEA INDEPENDIENTE DE LA PRESENCIA O AUSENCIA DE UNA TENSION EN EL SENTIDO DE FORMACIÓN, INDICA QUE LA INFLUENCIA DEL --CANPO ACTÚA SOBRE LAS CAPAS, TENIENDO UNA⁴ ELEVADA RESISTENCIA EN P<u>A</u> HALELO EN LA CAPA INTERMEDIA, LAS CUALES NO EJERCEN EN ESTE CASO --MAS QUE UNA LEVE INFLUENCIA SOBRE LA MAGNITUD DE TO Ó.

LSTA INTERPHETACIÓN ESTÁ CONFIRMADA POR EL HECHO DE QUE LOS-CAMBIOS EN LAS PLACAS MODIFICAN LA CAPACIDAD BALÍSTICA, YA QUE ES--TÁN CONTIGUAS A LA PARTE AISLANTE QUE DETERMINA DICHA CAPACIDAD. SE HA OBSERVADO UNA MUDIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD BALÍSTICA AL APLICAR-PARA LA MED CIÚN LA MISMA TENSIÓN CONTINUA A LA CUAL HABÍA ESTADO -SUMETIDO EL SISTEMA.

Considerando que entre 0 y 10 (en la figura 39, 10 V es el mínimo valor de medición) 1/C varía igualmente de modo lineal a latensión de formación, ya que para V-O se debería tener 1/C+ 6,0 en $(\mu F/cm^2)^{-1}_{+}$ que corresponde a C+ 0,165 $\mu F/cm^2$; sin embargo esta capacidad es mucho más baja que la de una película de óxido eventualme<u>n</u> te presente. Se midió este valor y no era menor de 1,2 μF

ES IGUALMENTE OIFÍCIL EXPLICAR ESTE VALOR SUPLEMENTARIO DE -1/C REPRESENTADO EN LA FIGURA 39 POR (A), PARA UN ENGROSAMIENTO DU- RANTE LA FORMACIÓN ENCIMA DE 10 V.

DE ACUERDO CON LA ECUACIÓN 25 SE HA DETERMINADO EL ESPESOR:

SUPONIENDO JUE LA CONSTANTE DIELÉCTRICA SEA IGUAL EN TODA LA Extensión de la períodia a 8,2 (141)

7) DETERMINACION DE IMPEDANCIAS.

AJ SISTEMA DE NEDICIÓN.

EL SISTEMA ALTAL₂O₃, ELECTROLITO, TIENE UNA IMPEDANCIA QUE -PUEDE SER DETERMINADA EN UN PUENTE TIPO WHEATSTONE, PARA CORRIENTE-ALTERNA SEGÚN EL ESJUEMA DE LA FIGURA 45. ÊN ESTE PUENTE EL SISTEMA ELECTROLÍTICO ESTÁ LUCALIZADO EN EL TRAMO AC.

PARA NEUTRALIZAR LAS CAPACITANCIAS PARÁSITAS HACIA TIERRA, -EL CIRCUITO ESTÁ PROVISTO DE UN PUENTE AUXILIAR TIPO WAGNER. POR ME DIO DE ESTE PUENTE EL POTENCIAL DE B ES EQUILIBRADO AL POTENCIAL DE TIERRA. EL PUENTE AUXILIAR SE AJUSTA CON UNA RESISTENCIA R¹_W Y UNA -CAPACIDAD C¹_W, DE ACUERDO CON EL PRINCIPIO EXPLICADO EN EL PUENTE PA RA MEDICIÓN DE CAPACITANCIAS; PARA ESTE CASO EL SWITCH S DEBERÁ ES--TAR EN POSICIÓN S₁. EN POSICIÓN S₂, LA IMPEDANCIA Z_{AC} ES MEDIDA SIN NINGÚN VOLTAJE. EN POSICIÓN S₃ SOBRE Z_{AC} HAY UNA TENSIÓN ALTERNA --QUE PUEDE SER REGULADA DENTRO DE AMPLIOS LÍMITES. EL CONDENSADOR C¹ DE GRAN CAPACIDAD 120 JEF FORMA LA CONEXIÓN ENTRE A Y S, PARA LA CO--RHIENTE ALTERNA EMPLEADA EN LAS MEDICIONES LA TENSIÓN ALTERNA ES -SUMINISTRADA POR UN GENERADOR DE AUDIOFRECUENCIA (G), DANDO FHECUEN CIAS HASTA DE 100 COU C/S. EN EL BRAZO CENTRAL DEL PUENTE HAY UN O-SCILADOR DE RAYOS CATÓDICOS, EL CUAL ES USADO COMO INDICADOR. LA --

Č

TENSIÓN ALTERNA ENTRE A Y B, LA CUAL DEBE SER REGULADA A CERO, ES -Amplificada con un transformador que está conectado a las placas de de defeexión ventical del osciloscopio.

B) MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.

CUANDO EL INDICADOR EN EL BRAZO AB NO MARCA CORRIENTE, LA IM PEDANCIA ESTÁRA DADA EN RELACIÓN:

 \vec{z}_{AC} : $\vec{z}_{AD} = R_1 : R_2 \dots (27)$

LA IMPEDANCIA DEL SISTEMA AI/AI₂U₃/ELECTROLITO, EN EL TRAMO-AC ES EQUIVALENTE A UN ARREGLO EN SERIE DE R_S Y C_S, (FIG. 46A), LA-GUAL SE OBTIERE POR MULTIPLICACIÓN DE R'_S Y DIVISIÓN DE C'_S PARA LA -RELACIÓN DEL PUENTE R₁/R₂. C_S Y R_S DEPENDEN DE LA FRECUENCIA. CON -AUMENTO EN LA FRECUENCIA, ÉSTA DISMINUYE Y SE APROXIMA A UN VALOR -FINAL.



FIGURA 48 PUENTE DE WHRATSTONE-WAGNER PARA MEDICIONES DE IMPÉDANCIAD.

LA CAPA DE ÚXIDO PUEDE SER REPRESENTADA ELÉGTRICAMENTE POR un circuito como el de la figura 46 que es una sucesión de elemen tos independientes R_{ij} y C_{ij} (j= 1, 2, 3,)

DE LA EQUIVALENCIA DE LOS CIRCUITOS DE LAS FIGURAS 46A, Y --468 se sigue la relación:

UONDE :

$$F_{J} = \frac{1}{1 + w^{2}R_{J}^{2}C_{J}^{2}} \qquad G_{J} = \frac{w^{2}R_{J}^{2}C_{J}^{2}}{1 + w^{2}R_{J}^{2}C_{J}^{2}} \qquad (w = 2\pi F)$$

Es posible deducir de $R_s \neq C_s$ (medidas en el puente como fum ciones de W), los valores $R_j \neq C_j$ (J = 1, 2, 3, ...)

ÉS CLARO, JUE LAS MEDIDAS DE LA IMPEDANCIA NO PUEDAN DAR IN-Formación sobre el orden sucesivo de las conexiones en paralelo enel circuito eléctrico.

LAS PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE MUCHOS ÓXIDOS "HOMOGÉNEOS" LL<u>E</u> VAN A UN DIAGRAMA SEMEJANTE AL DE LA FIGURA 46B, PARA DICHOS MATE--RIALES POR LO MENOS PARTE DE LAS PÉRDIDAS PUEDEN ESTAR ATRIBUÍDAS A LOS PRUCESOS DE "HELAJACIÓN" Y A OTROS QUE ESTÁN CAUSADAS POR DIFE-RENTES CONDUCTIVIDADES,



FIGURA 46 A)ARREOLO EN SERIE DE RESISTENCIAS Y CAPACITANCIAS COMO SE PUEDE MEDIR EN EL PUENTE B) CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA CAPA DE -OXIDO, CAPAS DE DIFERENTES RESISTIVIDADES.

CAPITULO III

1) Electrodos.

•

.

- 2) Instrumentos.
- 3) Reactivos.

1) ELECTRODOS.

ALUMINIO EN LÁMINA DE 1.5 MM DE ESPESOR, COMERCIAL (96-98%) ALUMINIO EN BARRAS DE 7.9 MM Ø COMERCIAL (96-98%)

ALUMINIO EN LÁMINA, USIDO COMERCIALMENTE COMO CÁTODO EN CONF DENSADORES ELECTRULÍTICOS, 100 D ESPESOR APROX., 99 % PUREZA.

ALUMINIO EN LÁMINA, USADO COMERCIALMENTE COMO ÁNODO PARA CON DENSADORES ELECTROLÍTICOS. 50 11 ESPESOR APROX. 99.8% APROX.

> ALUMNIO GRANULADO Q. P. (APROXIMADAMENTE 99.5% PUREZA) GARBÓN EN BARRAS Ø DE 7.9 MM. Y 10 MM. COMERCIAL GOBRE EN BARRAS, CALIDAD ELECTROLÍTICA, Ø DE 7.9 MM. COMERCIAL GOBRE EN LÁMINA, CALIDAD ELECTROLÍTICA, 250 JJ ESPESOR. " FIERRO LÁMINA COMERCIAL # 30 FIERRO LÁMINA COMERCIAL DE 1 MM. DE ESPESOR APROX. FIERRO BARRAS (ACERO AL CAREÓN) COMERCIAL DE 10 MM Ø MONEL (FIERRO Y NÍQUEL) LÁMINA DE 4 MM. ESPESOR, COMERCIAL. PLÁTA EN LÁMINA COMERCIAL CALIBRE # 38 ZINC EN LÁMINA COMERCIAL, CALIBRE # 40 ZINC EN BARRAS DE 7.9 MM Ø, Q.P. CON ESPECIFICACIONES.

2) I N S T R U M E N T O S E M P L E A D O S, AMPERÍMETRO PHYWE CON CARÁTULAS DE 1 A, 100 MA Y 10 MA AUTOTRANSFORMADOR POWERSTAT DE U A 120 V, 1 A AUTOTRANSFORMADOR VARIAC DE U A 140 V, 5 A DÉCADAS DE RESISTENCIA LEEDS & NORTHRUP CO, FUENTE DE CORRIENTE DIRECTA HASTA 2000 V, 100 W. FUENTE DE CORRIENTE DIRECTA SPINCO DUOSTAT BECKMAN, CON CON-

TROL PARA INTENSIDADES Y VOLTAJES CONSTANTES.

FUENTE DE CORRIENTE DIRECTA HASTA 500 V. (30 W)

MICROAMPERÍMETRO SIMPSON PARA 100 UA

MULTIPROBADOR CON ESCALAS PARA 10, 50 Y 500 V (D.C. Y A. C.) 0.5, 50 Y 500 MA (A.C. Y D.C.), 10 KR Y 1 MR.

USCILADON ENILIES DE BAJA FRECUENCIA, MASTA 15000 C/S, TIPO-6#2308, con voltaje máximo de 25 V.

USCILOSCOPIO PHILIPS TIPO 6M5606

REDSTATOS DE 89, 175 y 264 OHMS.

3) REACTIVOS.

HJSU4 U.P. p. 1.82

H2504 COMERCIAL GRADO TÉCNICO P= 1.84

ACIDO LÁCTICO

HNO3 G.P.

HCI Q.P.

H₃BO₃, COMERCIAL GRADO FARMACÉUTICO. U.S.P. H₃BO₃, Q.P.

NA2B407.10 H20, Q. P. CON ESPECIFICACIONES. NACH LENTEJAS Q.P. PASA ESPECIFICACIONES. NA3CO34H30 - Q.P., PASA ESPECIFICACIONES.

NAHCO, COMERCIAL GRADO TÉCNICO U.S.P.

NH4H2PO4. COMERCIAL GRADO TÉCNICO U.S.P. KF, COMERCIAL GRADO TÉCNICO U.S.P. KOH, CONERCIAL GRADO TÉCNICO U.S.P. AICI 3. Q.P. PASA LAS ESPECIFICACIONES KCN, Q.P. CON ESPECIFICACIONES KI Q.P. ... 11 LICI " ... NACI Q.P. " . AGNO3 COMERCIAL GRADO TÉCNICO U.S.P. GLIGERINA #1 11 CAOLIN INDUSTRIAL (3 TIPOS) SÍLICA GEL 0.08 MM. MICA BLANCA EN ESCAMAS MICA " EN POLVO MICA CAFÉ EN ESCAMAS CELULOSA DE ALGODÓN. CELULOSA DE CAÑA LANA DE VIDRIO BENTONITA ZNO ALMIDÓN PARAFINA AGAR-AGAR CERA GELATINA CARBOWAX GOMA ARÁBIGA NUJOL TIERRA DE FULLER TALCO

CAPITULO IV

- 1) Sistema Zn/ZnO/H2 SO4
 - a) Formación de la película en corriente alterna.
 - b) Estudio de pastas para las películas formadas en corriente alterna.
 - c) Preparación de pasta: con electrodos formados en corriente directa.
- 2) Sistemas Al/Al₂O₃ / Electrolito.
 - a) Preparación de pastas para un sistema formado con corriente alterna.
 - b) Selección de electrolitos.
 - c) Preparación de pastas en corriente directa.

LA INTENCIÓN DEL PRESENTE TRABAJO FUÉ ENCONTRAR SISTEMAS SE-MISÓLIDOS QUE PUDIERAN SER USADOS SUSTITUYENDO AL ELECTROLITO LÍQU<u>I</u> DO, EN ESTOS SISTEMAS DE RECTIFICACIÓN,

1) SISTEMA ZN/ZNO/H-SOA

A) FORMACIÓN DE LA PELÍCULA DE ÚXIDO EN CORRIENTE ALTERNA.

EL PRIMER PASO DE ESTE ENSAYO FUE ESTUDIAR EN QUE CONDICIONES LAS CELDAS RECTIFICADORAS MOSTRABAN MAYOR EFICIENCIA, Y PARA ESTO -SE REALIZÓ UN ANÁLISIS TENDIENTE A MOSTRAR LA RELACIÓN ENTRE LA CO<u>N</u> CENTRACIÓN DEL ÁCIDO Y LA EFICIENCIA DEL SISTEMA.

Para estas pruebas se montó un circuito como el de la figura 47, que consta de una celda con un electrodo como metal válvula y = un cátodo o contraelectrodo. Uno de los bornes de la celda está conectado a la salida of un autotransformador que suministra corriente alterna en tensiones desde O a 120 V, y el otro va a la carga oresistencia externa R_i .



LA CELDA ES UN RECIPIENTE EN EL CUAL SE ENCUENTRAN DOS ELEC-TRODOS SEPARADOS, EN ESTE CASO 5 CM. EL ELECTROLITO ES H_2SO_4 (DENSI DAD 1.84) EN DISOLUCIONES ACUOSAS CUYAS PROPORCIONES VARIARON EN VO LUMEN DESDE 10 A 100 %. LOS ELECTRODOS QUE SE EMPLEARON EN ESTAS --PRUEBAS FUERON 2N Q.P. DE 7.9 MM Ø Y ACERO AL CARBÓN DEL MISMO Ø.

LAS CONDITIONES EN QUE SE HICIERON LAS PRUEBAS FUERON LAS S<u>I</u> GUIENTES: EL VOLTAJE DE ENTRADA SE MANTUVO CONSTANTE DURANTE 10 MIN. IGUAL A 15 V. LA RESISTENCIA EXTERNA SE MANTUVO TAMBIÉN CONSTANTE -ESCOUIÉNDOSE 60 OHMS.

Los resultados se muestran en la Tabla I. Para obtener la R<u>e</u> Lación ID/IA, se calcula el valor la dividiendo el voltaje de entr<u>a</u> ua E sobre la registencia externa R_L, suponiendo un circuito pura--mente alterno. Id se mide en el circuito con el amperímetro.

TABLA I

% VOL.	H ₂ SU ₄ (g/L)	ID (MA)	7-10/1A
10	1.84	5,0	0,02
20	3.68	7.5	0,03
30	5.52	10.0	0,04
40	7.36	21.7	0,087
50	9,20	33, 3	0,133
60	11,04	50.7	0,227
70	12.88	50,00	0,200
80	14.74	36,7	0,1405
90	15,56	30.0	0,120
100	18.40	18,3	0,0735



LA FIGURA 48 SE CONSTRUYE CON LOS DATOS DE LA TABLA I, DONDE APARECEN GRAFICADAS EN LAS ABSCISAS LAS CONCENTRACIONES DE H_2SO_4 EN EL ELECTROLITO Y EN LAS ORDENADAS, LAS EFICIENCIAS DEL SISTEMA DADAS POR LA RELACIÓN 10/14.

LA PRIMERA OBSERVACIÓN QUE SE PUEDE HACER ES QUE EL ELECTRO-DO DE ACERO NO ES EL INDICADO PARA ESTOS SISTEMAS, YA QUE EN CASI + TODAS LAS CONCENTRACIONES EL ÁCIDO SULFURICO LO ATACA, PRODUCIÉNDO-SE SUERE SU SUPERFICIE ÓXIDOS QUE ACTÚAN COMO RESISTENCIA Y DISMIM<u>U</u> YEN EL HENDIMIENTO.

TAMBIÉN CONVIENE HACER NOTAR QUE LA RESISTENCIA DE LA PELÍC<u>U</u> La nu guarda una helación constante y se aparta de la ley de Ohm, -Comu se puede mustrar en la Tabla II.

ESTAS PHOEBES SE HIGTERON USANDO COMO ELECTROLITO H_2SO_4 concenthado o-1.84 en disolución del 62,5% en volumen, con electrodosde Fe y Zn & 7,9 mm, Manteniendo el potencial de entrada constantey variando en resistencia desde 20 a 80 omms. Distancia 5 cm. entre

LOS ELECTRODOS.

	TA	BLA II	
R _L (IA= E/RL	ID (MA)	VD (MA)
20	500	90	1.82
30	333	70	2.00
40	250	58	2.08
50	200	48	2.13
60	166	37	2.17
70	143	32	2.20
80	125	27	2,23

LA FIGURA 49 MUESTRA LA CURVA (V)R OBTENIDA DE LOS DATOS DE-LA TABLA II, COMPARADA CON UNA LÍNEA PUNTEADA QUE INDICA LA RELA---CIÓN V(R) SIGUIENDO LA LEY DE OHM.



SE HIZO UNA PRUEBA USANDO COMO ELECTROLITO LA CONCENTRACIÓN-QUE HABÍA DADO MEJOR EFICIENCIA EN LA TABLA I, O SEA LA 62.5% EN VQ LUMEN, PARA OBSERVAR LA RELACIÓN ENTRE LA CORRIENTE DIRECTA OBTENI-DA (ID) Y EL TIEMPO DE FORMACIÓN DE LA PELÍCULA (T). LOS RESULTADOS APARECEN EN LA TABLA III Y EN LA GRÁFICA 50. LAS CONDICIONES EN LA-CELDA FUERON LAS SIGUIENTES: E=15 V, RL=15 Y LA DISTANCIA ENTRE +-LOS ELECTRODOSES DE 5 CM.

TABLA III

TIEMPO (MIN)	INTENSIDAD (MA)
0.25	0,073
0,50	0,113
0.75	0,200
1,00	0.224
1,25	0,224
1,50	0.224
1.75	0,225
2.00	0,225
2.25	0,226
2,50	0,227
2.75	0,228
3,00	0.228



B) ESTUDIO DE PASTAS PARA SISTEMAS ZN/ZNO/ELECTROLITO, DON DE LA CAPA DE ÓXIDO HA SIDO FORMADA EN CORRIENTE ALTERNA.

SE SELECCICNÓ UNA SOLUCIÓN DE H₂SO₄ al 62.5 % en vol, para formar una pasta con caolín y estudiar las relaciones de rectificación bajo diferentes condiciones, usando un circuito como el de la figura 47.

SE INTRODUJERON LOS ELECTRODOS (BARRAS DE ACERO Y ZN DE 7.9 MM. \emptyset) EN LA PASTA, APLICANDO UNA TENSIÓN CONSTANTE A LA ENTRADA-(40 V) Y MANTENIENDO LA RESISTENCIA EXTERNA (89 OHMS) TAMBIÉN ---CONSTANTE, PARA ESTUDIAR LA RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE FORMACIÓN Y LA EFICIENCIA ID/IA.

LOS RESULTADOS APARECEN EN LA TABLA IV, TRAZÁNDOSE DES --Pués en la gráfica de la figura 51.

Esta pasta fué hecha con 100 ml. de H_2SO_4 al 62.5 % (Vol.) y 200 g de caolín. El contenido de sulfúrico en peso fué de 31.75%

TABLA 1

T i

EMPO(MIN.)	ID(MA)	n = 10/11
7	90	0.2
9	92	0,205
10	94	0.208
11	95.5	0.213
12	96.5	0,216
13	97.3	0.217
14	97.7	0,2175
15	98.1	0.218
16	98.8	0,221
17	99.4	0,222
18	100.0	0,223
19	100.5	0,224
20	101	0,225
21	101.4	0,227
22	101.7	0,2275
23	101.8	0,2275
24	102.0	0.2275



Con 100 ml, de la soln, de 62,5% en volumen de ácido sulf<u>ú</u> rico se preparó una pasta añadiendo 250 g de caolín y 3 g de asbe<u>s</u> to. La proporción de sulfúrico en peso fué de 28,5%.

EN ESTA PRUEBA LOS ELECTRODOS FUERON FORMADOS PRIMERAMENTE EN UNA CELDA CON ÁCIDO SULFÚRICO 62.5% EN VOLUMEN A 20 V DE TEN---SIÓN ALTERNA. LOS RESULTADOS ESTÁN DADOS EN LA TABLA V Y TRAZANDO-LOS VALORES SE OBTUVO LA CURVA DE LA EFICIENCIA ID/IA EN FUNCIÓN -DEL TIEMPO.

		,		
LIEMPO (MIN)	ID(WA)	1 A' (MA)	= 10/1A	10/14'
0	35	7 35	0,0263	0.0475
10	63	432	0,786	0,146
20	74	400	0.130	0,185
30	80	318	0,180	0,250
40	83	277	0.270	0.300
50	89	242	0,290	0,367
60	91	217	0,341	0.420
75	96	188	0,448	0.510



86

TABLA V

EN ESTA PRUEBA SE VARIÓ LA CANTIDAD DE ÁCIDO SULFÚRICO EN -EL ELECTROLITO, FORMÁNDOSE LA PASTA CON 250 G DE CAOLÍN Y UNA SOLU-CIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO 75% EN VOLUMEN (100 M1.), QUEDANDO UNA PRO-PORCIÓN EN PESO DE ÁCIDO DE 33.3%

SE USÓ EN ESTA OCASIÓN UN DISPOSITIVO COMO EL DE LA FIGURA-47, donje los electrodos son barras de acero al carbón y zinc Q.P. de 7.9 mm. de diámetro.

LAS CONDICIONES DE LA CELDA FUERON LAS SIGUIENTES: LA RESIS TENCIA EXTERNA (R_1 =89 ohms) y la tensión de entrada (E=30 V) se mam Tuvieron constantes.

LOS RESULTADOS DE ESTA PRUEBA ESTÁN DADOS EN LA TABLA VI

TIEMPO(MIN)	RL(0HM)	ID(MA)	1 A'(MA)	1 A(MA)	10/1A'	ID/IA
0	10	55	220	3000	0,250	0.0183
2	30	78.8	260	1000	0.301	0.0788
4	50	72,5	294	600	0.246	0,121
6	70	65.0	202.5	4 30	0.320	0,151
8	89	60	191	380	0.314	0,158
10	30	18	575	1000	0,314	0,180
12	50	125	400	600	0,314	0.208
14	70	95	307	4 30	0,308	0,221
16	85	78,1	251	352	0,314	0,221
18	80,9	252	252	166	0,321	0,237

TABLA VI

CON LOS DATOS DE LA TAULA VI SE HA TRAZADO LA FIGURA 53, EN LA CUAL APARECE LA EFICIENCIA COMO UNA FUNCIÓN DEL TIEMPO DE FORMA-CIÓN DE LA PELICULA.



Para otra prueba se emplearon láminas de 2n Q.P. y Fierroestañado de 2.5x2.5 cm, (área de rectificación 12.50 cm²) la pasta se formó con 100 mL. de una solución acuosa de H_2SO_4 al 75 % (Vol) y 150 g. de caolín. La proporción de ácido fue de 44 %.

LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA CELDA FUERON LAS SIGUIEN-TES: EL VOLTAJE DE ENTRADA FUE CONSTANTE(E-30V) MIENTRAS LA RESIS-TENCIA SE AJUSTABA DE ACUERDO AL TIEMPO TRANSGURRIDO, LA DISTANCIA ENTRE LOS ELECTRODOS SE MANTUVO CONSTANTE E IGUAL A 4 CM,

LA TABLA VIT MUESTRA LOS RESULTADOS DE ESTA PRULBA,

CON LOS DATOS DE LA TABLA VII, SE OBTUVO LA RELACIÓN ---ID/IA, TRAZADA EN LA FIGURA NO, 54,

TIENPO (min,)	Rւ (Դ.)	id MÅ	LA' MA	la MA	10/1A'	10/14	TEMP.
0	5	40.0	90	6000	0.445	0,0 066	31
2	25	18.5	60	1200	0,309	0,0154	31
4	45	16.3	56	667	0,290	0,0241	31,1
6	65	15,0	52.5	462	0,286	0,0325	31,1
8	85	15.5	50,5	352	0,308	0,0426	31,2
10	89	15.7	50.5	337	0,309	0,0465	31,4
12	5	440.0	1230	6000	0,333	0,0735	32,4
14	20	207	640	1200	0,324	0,173	32 .9
16	45	135	423	667	0,319	0,209	33,4
18	65	102	316	463	0,323	0,221	33,8
19	75	94	282	400	0,333	0,235	34,1
20	85	84	252	357	0,333	0,235	34,3
21	89	82	243	337	0.328	0,235	34,4



FIGURA 84

89 TABLA VII PARA EL CASO DE LOS SISTEMAS SEMISÓLIDOS, LA SEPARACIÓN -ENTRE LOS ELECTRODOS DE LA CELDA, SÍ AFECTA LA RELACIÓN DE RECTIF<u>I</u> Cación ya que la pasta presenta una resistencia interna muy eleva-DA.

EN ESTE ENSAYO SE ESTUDIARON LAS RELACIONES ENTRE LA EFI -CIENCIA ID/IA, Y LA DISTANCIA ENTRE LOS ELECTRODOS (X), SE MANTU-VIERON EN TODAS LAS PRUEBAS LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

TIEMPO DE FORMACIÓN : 15 MINUTOS.

RESISTENCIA EXTERNA : 89 OHMS.

Voltaje de entrada : 30 v. ; por lo tanto 1A=30/89=337MAAnodo: Lámina de Zn. (2,5x2,5 cm) Q/P. (Area= 12,50 cm²) Cátodo: " de Fe. (estañado) de iguales dimensiones. Electrolito; Pasta formada con 100 cc. de ácido sulfúrico-

75 % (VOL) + 160 G, DE CAOLÍN (42,8%)

LOS RESULTADOS DE ESTA PRUEBA PUEDEN OBSERVARSE EN LA TABLA VIII, con estos datos se trazaron las gráficas 55 y 56.

		INCER	••••			
X(cw)	10(MA)	ia!(¥A)	ı _р (мА/см ²)	I_1 (MA/CM ²)	10/14	ID/IA
5	79,7	246	6,36	19,70	0,235	0,322
4,5	78 ,8	246	6,30	19,70	0,233	0,320
4,0	78,6	242	6,28	19,36	0.233	0,325
3,5	82	252	6,56	20,20	0,243	0,326
3,0	62	251	6,56	20,15	0,243	0,326
2,5	86	257	6,87	20,60	0,255	0,333
2,0	96	263	7,68	21,15	0,284	0,364
1.5	97	257	7.75	20,60	0,289	0,375

TABLA VIII





EN LA FIGURA 55 SE MUESTRA LA RELACIÓN DE RECTIFICACIÓN --10/1A, EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA (X) ENTRE LOS ELECTRODOS. EN LA FIGURA 56 SE PUEDEN APRECIAR LAS CURVAS (A) Y (B), QUE REPRESEN--TAN LAS DENSIDADES DE CORHIENTE RECTIFICADA Y ALTERNA RESPECTIVA-MENTE, EN FUNCIÓN DEL LSPESOR (X).

EN OTRA PRUEBA SE ENSAYÓ CON ELECTROLITOS SEMISÓLIDOS, CO-Nectando 4 celdas en puente de acuerdo con el esquema 4C.

SE EMPLEÚ UN ELECTROLITO FORMADO POR 100 MI DE ÁCIDO SULF<u>Ú</u> RICO AL 75 % (VOL.) EN SOLUCIÓN ACUOSA Y 230 G DE CAOLÍN, CON UN-CONTENIDO EN PESO DE ÁCIDO DEL 35 %

LAS CONDICIONES DE LA CELDA FUERON LAS SIGUIENTES: TENSIÓN DE ENTRADA-30 V; DISTANCIA ENTRE LOS ELECTRODOS 5 CM.; BARRAS DE-ACERO Y ZN DE 7.9 NM. Ø. RESISTENCIA VARIABLE. VER. TABLA IX.

|--|

TIEMPO(MIN)	R _L (<u><u></u></u>)	ID(MA)	IA(MA)	IA'(MA)	10/14	10/14
0	10	0.07	3	0,24	0,0233	0,2 9
1	20	0,190	1.5	0,49	0,126	0,389
,	30	0,266	1.0	0,585	0,266	0,450
3	40	0.240	0,75	0.54	0,321	0.445
4	50	0,214	0.60	0,486	0.359	0.440
5	60	0,189	0,50	0,434	0,368	0,436
6	70	0,170	0.43	0,390	0,395	0.435
7	80	0,157	0,325	0,357	0,484	0,439
. 8	85	0,151	0,353	0,343	0.429	0,439
9	89	0,144	0,346	0,329	0,416	0,439
10	89	0,145	0.346	0,329	0,418	0,439



PARA COMPARAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS HE-CHAS CON PASTAS, PARA EL SISTEMA ZN/ZNU, SE HA FORMADO LA TABLA X DONDE SE RELACIONAN LAS EFICIENCIAS EN FUNCIÓN DE LA CONCENTRA---CIÓN DEL SULFÚRICO EN PESO. LA TENSIÓN DE ENTRADA PARA TODAS LAS-PRUEBAS SE MANTUVO CONSTANTE EN 40 V. LA DISTANCIA ENTRE LOS ELE<u>G</u> TRODOS TAMBIÉN FUÉ SILMPRE DE 4 CM

LOS LLECTRODOS USADOS EN LAS DOS PRIMERAS PRUEBAS FUERON-BARRAS DE AGERO Y ZN (Q.P.) DE 7.9 MM. B, EN LAS DOS ÚLTIMAS SE <u>U</u> SARON LÁMINAS DE ZN (Q.P.) Y FIERRO ESTAÑADO DE 2.5x3.5 CM.

TABLA X

%H_SO4	10(MA)	IA(MA)	1 A' (MA)	10/1A (4)	ID/IA' (в)
31,75	102	450	338	0.227	0.301
33.3	80.9	337	252	0,241	0,322
42.8	18.6	337	242	0.233	0.325
44	84	357	252	0.235	0,333



C) PREPARACIÓN DE PASTAS PARA EL SISTEMA ZN/ZNO, HABIENDO-PREPARADO LA PELÍCULA DE ÓXIDO CON CORRIENTE DIRECTA.

PARA LLEVAR A CABO ESTAS PRUEBAS ES NECESARIO DISPONER DE-UNA FUENTE DE CURRIENTE CONTINUA (DIRECTA) PARA TENSIONES DE SAL<u>I</u> DA DESDE U A 100 V.

LA LELDA QUE SE VA ANODIZAR SE COLOCA EN UN DIPOSITIVO ---ELÍCTRICO, DE ACUERDO CON EL ESQUEMA DE LA FIGURA 59





C) PREPARACIÓN DE PASTAS PARA EL SISTEMA ZN/ZNO, HABIENDO-PREPARADO LA PELÍCULA DE ÓXIDO CON CORRIENTE DIRECTA.

PARA LLEVAR A CABO ESTAS PRUEBAS ES NECESARIO DISPONER DE-UNA FUENTE DE CURRIENTE CONTINUA (DIRECTA) PARA TENSIONES DE SALL DA DESDE U A 100 V.

LA LELDA QUE SE VA ANODIZAR SE COLOCA EN UN DIPOSITIVO ---ELECTRICO, DE ACUERDO CON EL ESQUEMA DE LA FIGURA 59

94

Х

TABL A



C1) SE EMPEZÓ POR AVERIGUAR CUÁLES ERAN LAS CONCENTRACIC-NES DE ÁCIDO SULFÚRICO QUE PODÍAN SERVIR PARA LLEVAR A CABO EL --PROCESO DE OXIDACIÓN DEL ZINC. SE HICIERON PRUEBAS VARIANDO LAS-CONCENTRACIONES DESDE 0.001 N HASTA 10 N, SIN EMBARGO NO FUÉ POS<u>I</u> BLE LOGRAR LA OXIDACIÓN DEL ZINC EN ESAS CONDICIONES, YA QUE EL -ATAQUE SUBRE LA SUPERFICIE DEL METAL ES MUY VIOLENTO, DESPRENDIÉ<u>N</u> DOSE HIDRÓGENO.

LA FORMACIÓN SÓLO SE LLEVA A CABO A CONCENTRACIONES SUPE--RIORES AL 10 N, SIN EMBARGO SE PREFIRIÓ LLEVAR LA OXIDACIÓN A UNA CONCENTRACIÓN DEL ÁCIDO CON LA MÍNIMA CANTIDAD DE HUMEDAD POSIBLE (DENSIDAD 1.82)Y QUÍMICAMENTE PURO.

SE SUMETIÓ LA CELDA A UNA TENSIÓN DE 40 V DURANTE 60 MIN.-DESPUÉS SE HICIERON REDICIONES A DIFERENTES VOLTAJES OBTENIÉNDOSE LOS RESULTADOS QUE APARECEN EN LA TABLA XI Y EN LA FIGURA 60.

SOMETIENDO ESTE SISTEMA A TENSIÓN ALTERNA SE OBTIENE UN O-SCIEDGRAMA COMO EL DE LA FIGURA 61.





 c_2) Para comparar la influencia del tiempo en la corriente de fuga se hizo una prueba formando la película de óxido a 4C V.durante 5 H. En ácido sulfúrico de densidad 1.82.

LAS CONDICIONES DE LA CELDA FUERON EN AMBAS PRUEBAS --LAS MISMAS, SE EMPLEARON BARRAS DE ZN Q.P. DE 7.9 MM Ø THATADAS -CON MEZCLA CRÓMICA, EL CÁTODO FUÉ CARBÓN EN BAPRA DE 7.9 MM Ø.

EL EMPLEO DEL CARBÓN SUSTITUYENDO AL ACERO GOMO **CÁTODO EL<u>1</u>** MINÓ INNUMERABLES PROBLEMAS, DEBIDO A SU GRAN INERCIA QUÍMICA ---FRENTE A TODOS LOS ELECTROLITOS.

Los resultados de la prueba G_2 aparecen en la tabla XII y en la figura 62.

TABLA XI

VOLTAJE DE BLOQUEO VS VOLTS.	Corriente de fuga - mA,	RESISTENCIA DE LA CAPA- OHMS			
5	0,160	31 000			
10	0.175	57 1CO			
15	0.200	75 000			
20	0.210	95 000			
25	0,230	108 690			
30	0,275	109 000			
35	0,340	108 230			
40	0,500	80 000			

TABLA XII

VOLTAJE DE Bloqueo V Volts,	CORRIENTE DE FUGA - MA.	RESISTENCIA DE LA CAPA- OHMS.
5	0.040	125 000
10	0,120	83 500
15	0,190	79 000
20	0.240	83-200
25	0.280	89 000
30	0,340	88 500
35	0,420	83 500
40	0,450	89 000



16URA 82

C 3) PARA LOGRAR UN SISTEMA SEMISÓLIDOS DE ACUERDO A LAS -CONDICIONES DE FORMACIÓN DE CORRIENTE DIRECTA, SE USARON 100 G DE ÁCIDO SULFÚPICO Q.º. PENSIDAD 1.82 Y 80 G DE CAOLÍN (PROPORCIÓN -OL ÁCIDO 55 %). LA BARRA DE ZN FUE ANODIZADA SIGUIENDO EL MÉTODO-DEL INCISO C.

EL OSCILOGRAMA, ENMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER COLOCADO -LA CELDA BAJO UNA TENSIÓN DE 20 VOLTS Y 60 CPS. ES COMO EL DE LA-FIGURA 63.

> SALIDA DE TENSIÓN ALTERNA VA = 10.5 V. DIRECTA Vo = 7.0 V

RELACIÓN VD/VA = 0.668 RELACIÓN VD/E = 0.350



FIGURA

GA) FURMADO DE ACUERDO AL MÉTODO SEQUIDO EN EL INCISO C2. ANODOT ZN EN BARRA DE 7.9 MM Ø

CATODO: CARBÓN EN BARRA DE 7.9 MM Ø

Electrolito: 100 a DE HJSO4 BO & DE CAOLÍN Y 10 & DE MNU, CONTENIDO EN FESO: 42.2%, VER OSCILOGRAMA FIGURA 64.



CONDICIONES DE SALIDA:

V A	•	11	۷	VD/VA	•	0,636
VD	-	7	v	Vo/E	-	0,350

C5) LA FORMACIÓN DE LA PELÍCULA EN ESTA PRUEBA FUE IGUAL A LA SEGUIDA POR EL MÉTODO DEL INCISO C2.

LOS ELECTRODOS CONSTAN DE ÁNODOS DE ZN Q.P. DE 7.9 MM. Ø -Y CARBÓN DEL MISMO DIÁMETRO. LA DISTANCIA ENTRE LOS ELECTRODOS --FUE EN TODOS LOS CASOS DE 4 CM.

EL ELECTROLITO ESTUVO COMPUESTO POR 100 G DE H_2SO_4 Q.P. 37G de mica y 10 g de MNO₂. La proporción de sulfúrico en la muestrade pasta fue de 67.7 %.

LOS RESULTADOS ESTÁN DADOS EN EL OSCILOGRAMA DE LA FIGURA-65, LAS CONDICIONES DE SALIDA FUERON LAS SIGUIENTES:

VA	•	6,5 V	VD/VA	-	0,353
VD		2.4 V	VD/E	-	0,115




C_Ó) SE TRATÓ ENTONCES DE HACER UNA COMPARACIÓN ENTRE LAS 3 FASTAS PREPARADAS, DEJANDO LOS DISPOSITIVOS VARIOS DÍAS SIN USAR-SE Y HACIENDO PRUEBAS A TODAS LAS PASTAS EN CONDICIONES SIMILARES.

ÉN LAS TABLAS XIII, XIV Y XV APARECEN LOS RESULTADOS DE E<u>S</u> TAS PRUEBAS, HABIENDO TOMADO LAS MEDICIONES DESPUÉS DE 4, 8, 12,-15, 17, 19, 22 y 25 días.

EN LA FIGURA 66 APARECEN RESUMIDOS EN UNA GRÁFICA LOS RESUL TADOS DE LAS TRES PASTAS, OBSERVÁNDOSE QUE PARA LOS TRES CASOS LA RELACIÓN DE RECTIFICACIÓN VO/VA DISMINUYE EN LOS 25 DÍAS QUE DURÓ LA PRUEBA, LO QUE HACE SUPONER UNA DEFORMACIÓN EN EL SISTEMA AL -MANTENERLU SIN TENSIÓN DURANTE UN TIEMPO PROLONGADO.

DE LOS TRES SISTEMAS ENSAYADOS, LA PASTA PREPARADA CON CAQ L IN PRESENTA LAS MEJORES PROPIEDADES, AUNQUE SU EFICIENCIA SE RE-DUCE DESDE 0,667 HASTA 0,600 EN ESE LAPSO.

TIEMPO (DÍAS)

VD (VOLT)

VA (VOLT)

٧o (VOLT)

VA (vo.T)

VD/VA

VO/E.

6.8

11.2

0,607

0,340

6.6

11.0

0,600

0,330

25

6.3

10.5

0.600

0.315

25

6.2

11.7

0.530

0.310

25

6.0

11.8

0,508

0,300

5,9

11.5

0,514

0,295

				TABLA	XIII	(c ₃)		
IEMPO DÍAS)	0	4	8	12	15	17	19	22
VD (VOLT)	7.0	6.6	6,7	6,6	6.6	6.6	6,5	6.4
VA (VOLT)	10,5	10.0	10,5	10,5	10.5	10,5	10.5	10.5
VO/VA	0.667	0,666	0,637	0,637	0.628	0.628	0,620	0,610
Vo/E	0,350	0,330	0,335	U,335	0.330	0,330	0.326	0,310
				TABL	4 XIV ((c ₄)		
TIEMPO (DÍAS)	0	4	8	12	15	17	19	22
VD (VOLT)	7.0	6.7	6.8	6.6	6,6	6,5	6.4	6.2
VA (volt)	11.0	10.5	11.0	10,5	11.5	11.0	11.5	11.5
VD/VA	0.635	0.635	0,620	0,628	0,575	0,590	0,557	0.540
Vo/E	0.350	0,335	0.340	0.330	0.330	0,325	0,320	0,310
				TABL	.A XV (c	<u>ج</u>)		
TIEMPO (días)	0	4	8	12	15	17	19	22

PARA TODAS LAS PRUEBAS SE USÓ UNA TENSIÓN DE ENTRADA AL --CIRCUITO DE 20 V A UNA FRECUENCIA DE 60 C/S.

10.5 10.5 11.0

6.0

0,572

0,300

5,95

0,542

0.298

5.9

11.0

0.536

0.295

6.0

0.572

0.390

6.3

10,5

0,598

0,315



FIGURA 66

C7) TENTATIVA DE DISEÑO DE UN DISPOSITIVO RECTIFICADOR DEL SISTEMA ZN/ZNU/ELECTROLITO, USANDO COMO PASTA ÁCIDO SULFÚRICO Y CAO--LÍN, PREPARADA DEL MODO INDICADO EN C3.

SE PREPARÓ UN DISPOSITIVO COMO EL DE LA FIGURA 67, HABIEN-DO FORMADO LA PELÍCULA DE ZNO DURANTE 24 HORAS HASTA OBTENER UNA CO--RRIENTE DE FUGA DE 0.500 MA.

UESPUÉS SE DETERMINÓ EL RANGO DE INTENSIDAD DE SALIDA QUE-PODÍA SUMINISTRAR EL APARATO, PARA ESTO SE VARIARON LAS RESISTENCIAS-DE CARGA EN UNA RANGO DESDE 40 HASTA 4000 OHMS.

PARA CADA CARGA FUE MEDIDA LA INTENSIDAD DE SALIDA COMO C<u>O</u> RRIENTE DIRECTA, OBTENIENDO EN TODAS LAS PRUEBAS UNA POTENCIA DE SAL<u>I</u> DA MÁXIMA DE 373MW, A 50 MA APROXIMADAMENTE, AL APLICARLE UNA TENSIÓN ALTERNA DE 35 V.

LOS RESULTADOS DE ESTA PRUEBA APARECEN EN LA TABLA XVI, --Donde aparecen la resistencia externa, la intensidad de directa y la Eficiencia Id/Ia. Ver la curva de la figura 68.



TABLA XV1						
RL (онм.)	MA (10)	1A (MA)	10/14	∨D (volr)	log R 	
40	65.0	875	0,0743	2.6	1.603	
80	64,5	4 38	0,147		1.903	
160	46.3	217	0.223	7	2,204	
20د	31,3	109	0.287	10.0	2,506	
640	18	54.7	0,328	11,5	2.807	
1,380	9.7	25.3	0,382	13,3	3,140	
2760	5.1	12.7	0,396	13.9	3,441	
4600	3.5	8.8	0,400	14.0	3,603	

CON LOS DATOS DE ESTA TABLA SE TRAZÓ LA EFICIENCIA ID/IA EN FUNCIÓN DE LOG R.



2) EL SISTEMA AI/AI203/ELECTRULITO.

PREPARACIÓN DE PASTAS PARA EL SISTEMA AL/AL₂O₃, FORMANDO LA PELÍCULA DE ÓXIDO BAJO UNA TENSIÓN ALTERNA.

SE HICIERON NUMEROSAS PRUEBAS PARA DETERMINAR QUE ELECTROL<u>i</u> Tos y en que condiciones presentan me.or eficiencia Id/Ia.

LOS RESULTADOS PARA UNA GOLA CELDA ESTÁN DADOS EN LA TABLA Siguiente:

TABLI	I XVH	
-------	-------	--

ANODO	CATODO	ELECTROLITO	TIEMPO (min,)	Е. (Volt).	10/14
1) Al.com. Lámina de 2.5 x 5cm	COMER- CIAL	Na ₂ HPO ₄ 90 g/1	9	30	0,287
2) Al.LÁM ANODIZADA 200 V.	Lám.Fε 25 x 5	20 G/I NH4H2PU4, 8G/I (NH4)2003+2124MI DE GLICERINA,	5	119	0,283
3) AIBARR/ 7.9 MM Ø	BARRA -	!dem 2) + 40 g/1 de - ^K 2 ^{lR} 2 ^U 4	5 '	119	0,365
4) "	"	30 6/1 H ₃ BC ₃ + 20 6/1 ыбнах.	9	50	0.264
5) "	"	50 g/1 H ₃ BO ₃ + 60 g/1 Bórax.	-20	50	0,270
6) "	н	40 g/l bórnx, 50 g/l- H3B03 + 20g/l Na2C03	- 20	50	0,300
7) "	11	40. g/1 H ₃ BO ₃ + 60 g/1 N _A HCO ₃	20	50	0,351
8) *	u	40 g/1 de H ₃ 80 ₃₁ 60 g/1 Nahcu _s + 20 g/1 Na _s cu _s	20	50	0,342

B) PREPARACIÓN DE PASTAS DE ACUERDO A LA SELECCIÓN DE ELEG TROLITOS DE LA TABLA XVII.

NOTA: EL ÁNODO PARA TODAS LAS PRUEBAS FUÉ ALUMINIO EN BA--RHAS DE 7.9 MM. Y EL CÁTODO FUE CARBÓN DEL MISMO DIÁMETRO EXCEPTO -EN LAS PRUEBAS 1-9, 13 y 17-23, QUE SE USÓ ACERO.

TABLA XVIII.

húw.	- NODO DE PREPARACIÓN DEL ELECTROLITO-	TIEMPO (min.)	D/ A'	10/1A
• }	SOLN. 8 · CAOLIN EN 50% DEL FESO.	10	0,217	0.170
.)	90 ml sol. 8 + 90 g de caolín	20	0,237	0.130
3)	150 ml sol. 8 + 20 g de almidón	20	0.125	0.100
4,	" • 20 g goma arábiga	20	0.075	0,012
۲)	" • 5 G AGAR-AGAR	20	0.237	0,202
6)	200 MI SOL.8 + 20 G ALUMBRE + 20 G -	20	0,230	0,263
	MNO ₂ + 100 g celulosa de papel			
7)	150 ml. sul $a \oplus b \to 50$ g algodón	20	0.105	0,090
8)	300 MT. SOL8 + 50 G ALUMBRE + 56 MNO2	20	0,101	0,090
9)	sol 8 + caolin (50% pesc) + 50 g MnO2	20	0,095	0,080
	+ 5 G DE ALUMBRE			
10)	SOL 8 + CELULOSA DE PAPEL 50% EN PESO	20	0,187	0,150
11)	IDEM 10 + 1 g MNO y 1 g DE ALUMBRE	20	0,156	0,130
12)	150 MI SOL 8, 50 G LANA VIDRIO, 1G	20	0,227	0,202
	MNO2 + 1 G ALUMBRE			
13)	100 MI SOL 8 + 40 MI GLICERINA	20	0,217	0,140
14)	100 mł sol 8 + 10 ml glicerina + 100	20	0,140	0 .079
	G DE CAOLÍN.			

15) 100 WI SOL.8 + 100 WI. GLICERINA + 100 G DE 0.113 0.085 BENTONITA 16) SE EMPACÓ UN ELECTRODO CON LANA DE VIDRIO U 0.162 0,120 JANDO 100 MI SOL8 + 10 MI GLICERINA SOL 8 + 10 % VOL. GLICERINA + MICA CAFÉ 50% 17) 0.265 0.130 18) 150 MI SOL 8 + 50 MI GLICERINA + MICA BLANCA 0.320 0.157 HASTA EL 50 % EN PESO 19) LOS ELECTRODOS FUERON FORMADOS ANTERIORMENTE 0.213 0.133 150 MI SOL 8 + 50 MI ÁC. LÁCTICO + 5 G MNO2, DESPUÉS SE FORMÓ PASIA CON MICA CAFÉ 40 % 20) LA PELÍCULA SE FORMÓ CON 150 MI DE SOL 8 + 0.522 0.355 50 MI ÁC, LÁCTICO. PASTA CON MICA CAFÉ 50 % 21) LA PELÍCULA SE FORMÓ EN 150 MI SOL 8 + 50 MI 0.355 0.297ÁC. LÁCTICO + 10 G MNO3 (PH=3) PASTA: ANADIR 25 G ALGODÓN.

C) PREPARACIÓN DE PASTAS CON ELECTRODOS DE ALUMINIO CUYAS -PELÍCULAS HAN SIDO FORMADAS EN CORRIENTE DIRECTA.

DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS EXPUESTOS EN EL CAPÍTULO II,-PODEMOS LLEVAR A CABO LA FORMACIÓN DE LA PELÍCULA DE ÓXIDO EN UN --CIRCUITO COMO EL DE LA FIJURA 59

APLICAMOS EL POLO POSITIVO AL ALUMINIO Y EL NEGATIVO AL CA<u>R</u> BÓN QUE SE EMPLEA AQUÍ COMO CONTRALLECTRODO,

+NOTAT EN TODOS LOS CASOS EL ATTADO ANTES DE LA FOR MACIÓN CON UNA SOL, AL 50% DE $\rm H_2O_2$ + 3 G/L DE $\rm K_2O_2$, DURANTE 90SEGUNDOS & 90°C.

PARA ESTA PRUEBA SE UTILIZÓ COMO ELECTROLITO LA SOLUCIÓN -MARCADA CON 8 EN LA TABLA XVII, MANTENIENDO LA TENSIÓN DE 30 V DU-RANTE 2 HORAS, AL CABO DE ESE TIEMPO LA CORRIENTE DE FUGA FUE DE -22.5 JA. LOS RESULTADOS DE ESTE PROCESO ESTÁN EN LA TABLA XIX Y EN LA FIGURA 69.

TABLA XIX

Tensión de Formación- (volt)	CORRIENTE DE FUGA (MA)	RESISTENCIA DE LA CAPA- OHMX103.
5	0.010	500 -
10	0.025	400
15	0.050	300
20	0.200	100
25	0.800	31
30	22,500	1.33



CON EL SISTEMA AI/AI₂O₃ ANODIZADO LA VEZ ANTERIOR SE HIZO-UNA PRUEBA CON CORRIENTE ALTERNA, APLICANDO UNA TENSIÓN DE 20 V A-60 C/S. SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

LA SEÑAL OBTENIDA EN EL OSCILOSCOPIO FUE COMO LA DE LA FI-GURA 70





 c_2) SE procedió con otro ensayo aplicando una tensión de -Formación de 300 V durante 4 horas, hasta una corriente de fuga de 1 MA.

ESTOS ELECTRODOS ANODIZADOS SIRVIERON PARA MONTAR 4 CELDAS EN PUENTE Y SOMETER EL DISPOSITIVO A UNA CORRIENTE ALTERNA, TAMBIÉN SE HIZO LA PRUEBA CON UNA SOLA CELDA.

LA FIGURAS 71 y 72 MUESTRAN LOS OSCILOGRAMAS DE ESTE PRO-CESO, PARA UNA CLUDA Y PUENTE RESPECTIVAMENTE.

 FIGURA 71.

 L = 20 V
 F = 60 c/s

 V0= 7 V
 V0/VA = 0.5

 VA= 14 V
 VD/E = 0.35



 FIGURA 72. (CONEXIÓN DE 4 CELDAS EN PUENTE)

 È = 20 V
 F = 60 c/s

 VD = 23
 V0/VA = 1.02

 VA = 22.5
 VD/2E = 0.575



COMPARANDO LAS FIGURAS 71 Y 72, SE PUEDE APRECIAR QUE EL -VOLTAJE DE SALIDA EN EL PUENTE ES DE 23 V. QUE SOBREPASA EL VALOR-DEL PUTENCIAL DE ENTRADA 20 V, ADEMÁS LA SEÑAL EN EL OSCILOSCOPIO-ES MUY PARECIDA A LA QUE SE OBTIENE EN UN CIRCUITO DOBLADOR FORMA-DO POR DIODOS Y CONDENSADORES, CUANDO ÉSTE SE DESCARGA. PODEMOS A-VENTURAR LA SUPOSICIÓN DE QUE EL CIRCUITO RECTIFICADOR ELECTROLÍT<u>I</u> CO UADA SU GRAN CAPACITANCIA, FUNCIONA EN CIRCUNSTANCIAS ADECUADAS COMO UN CIRCUITO DOBLADOR DE VOLTAJE,

 c_3) Con una solución compuesta de 40 g/1 de H_3BO_3 y 40 g/1 de bórax se formó una pasta usando como carga inerte mica de modoque ésta formara el 30 % del peso total de la pasta,

Los Ánodos fueron preparados en una solución bórax-bórico a 440 V, hasta obtener una corriente de fuga de 38 µA.

AL OBSERVAR ESTA CELDA EN EL OSCILOSCOPIO PRESENTO LAS SI-GUIENTES CARACTERÍSTICAS.

ε	-	20 V	F =	60 c/s.
۷D	-	6.3 V	VU/VA	- 0.420
VA	•	15 V	VU/E	= 0,315

 C_4) Se preparó una pasta con celulosa de algudón a partirde una solución de 40 g/1 de H $_3$ BU $_3$ y 40 g/1 de bórax.

ÈL ALUMINIO FUÈ ANUDIZADO DEL MISMO MODO QUE EN EL INCISO-ANTERIOR Y LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES;

£	•	20 V	F =	60 c/s
۷D	•	6,1 V	Vo/VA	• 0,415
Va	-	14,7 V	VD/É	■ 0.305

 c_5) Fara formar una pasta con caolín, se usó también una solución acuosa de 40 g/1 de ác, bórico y 40 g/1 de bórax. El aluminio se anodizó siguiendo el método del inciso c_3 . Los resultados al aplicar una tensión alterna fueron los siguientes:

٤	•	20 ν.	F = 60 c/s.		
٧D	•	6.8	VD/VA	• 0,446	
V A	•	15.5	Vo/E	• 0,345	

 c_6) Del mismo mudo que en los incisos anteriores se formóuna pasta con solución búrico/bórax y sílica gel de 0.08 mm, de m<u>o</u> do que ocupara el 50% en peso de la pasta.

SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

Ĺ	-	20 V	r = 60 c/s.
۷D	•	6.2 V	VD/VA = 0.425
VA	•	14.7 v	VD/E - 0,310

C7) UEL MISMO MODO QUE PARA EL SISTEMA ZN/ZNO, VAMOS A DE-TERMINAR EL RANGO DE RESISTENCIAS EN LA CARGA QUE CONVIENE USAR EN LA PRÁCTICA PARA UBIENER MEJOR EFICIENCIA EN LA RECTIFICACIÓN.

PARA ESTO SE ARREGIÓ UN DISPOSITIVO EN EL CUAL SE FUERON -VARIANDO LAS RESISTENCIAS EN LA CARGA (RL), AL MISMO TIEMPO QUE SE MEDÍA LA INTENSIDAD EN LA CARGA Y EL VOLTAJE DE SALIDA.

EN LA TABLA AN APARECEN LOS RESULTADOS DE ESTA PRUEBA, DON de se calculó el loganitmo decimal de RL, para poder relacionariocon la eficiencia de la celda dada por la relación Id/Ia.

SE PUEDE APRECIAN A SIMPLE VISIA QUE LA MEJOR EFICIENCIA -DE LA CELDA APARECE ENTRE 1250 Y 500 OHMS DE CARGA, LA MÁXIMA IN-TENSIDAD DE CORRIENTE RECTIFICADA ES MUY PEQUEÑA PUES SÓLO ALCANZA 3.6 MA.

T	xx
	 ~~

RL- (онм)	1D (MA)	A (MA)	ID/IA	Log R
80 000 08	0,005	0,250	0,020	4,90
40 000	0,0425	0.500	0.085	4,60
20 000	0,155	1,000	0,155	4,35
10 000	0,410	2.000	0,.05	4,00
5 000	0,900	4.000	0,225	3,70
2 500	1.800	6,000	0,225	5, d
1 250	3.000	16,000	6.44	3,1

CON LOS VACORES DE LA TABLA AX SE THAZÓ LA FIUURA $7J_1$ DUNUE SE RELACIONAN LA EFICIENCIA ID/LA Y EL LOGARITMU DE LA REBISTENCIA DE CARGA RE.



CAPITULO V

EL MECANESMO DE LA RECHERCACIÓN ELECTROLITICA

COMO SE HA PODIDO APRECIAR EN CAPÍTULOS ANTERIORES, EN LOS --CUALES SE TOCÓ BREVEMENTE EL FENÓMENO DE LA RECTIFICACIÓN ELECTROLÍ-TICA, UNA EXPLICACIÓN COMPLETA A TODOS LOS COMPLEJOS FENÓMENOS QUE -ENCIERRA ESTE MECANISMO ES DIFÍCIL Y AUNQUE EL INTERÉS INDUSTRIAL -POR LOS REUTIFICACOORES ELECTROLÍTICOS ES CASI NULO, SE HAN LLEVADO-A CABO INTERESANTES INVESTIGACIONES A ÚLTIMAS FECHAS PARA TRATAR DE-ACLAHAR ESTE FENÓMENO.

FARA CAR FORMA A UNA REVISIÓN DE ESTE MECANISMO ES NECESA--Rio en primer lugar hager referencia a tantas teorías que se han el'aburado desde los albores del siglo y que sin embargo a veces contienen proposiciones fundamentalmente opuestas.

NUESTRA INTENCIÓN AQUÍ NO SERÁ DAR UNA EXPLICACIÓN NOVESOSA A DICHU FENÚMENU, SINO TRATAR DE DAR UNA EXPLICACIÓN COHERENTE CON-LOS HECHOS QUE HAN SERVIDO DE BASE A LAS ANETRIORES TEORÍAS.

LS NECESARIO PUES HACER UN COTEJO DE LAS PROPOSICIONES PRE-CEDENTES CON SU RESPECTIVO ANÁLISIS, QUE EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS YA HAN SIDO CRITICADAS Y FORMARNOS UNA IDEA LO MÁS CLARA POSIBLE DE ESTE FENÓMENO.

A) HARING PROPONE LA EXISTENCIA DE ESPACIOS DE CARGA EN LA-PELÍCULA DE ÓXIDO, LOS CUALES SE ESTABLECEN DURANTE LA FORMACIÓN DE ÉSTA (72), ESTA EXPLICACIÓN SATISFACE COMO CASI TODAS EL PROCESO DE FORMACIÓN O SEA EL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE LLEVA A CABO EL BLO--QUEO DE LA CORRIENTE, SIN EMBARGO NO EXPLICA EL FENÚMENO DE CONDUC-CIÓN, YA QUE SI COMO DICE ÉL, LOS ELECTRONES ATRAVIESAN SALTANDO DE ÁTOMO EN ÁTOMO DE ALUMINIO EN LA CAPA DE ÓXIDO, ¿POR QUÉ ENTONCES -CUANDO SE SUSTITUYE EL ELECTROLITO POR UNA LÁMINA METÁLICA, NO SE - LLEVA A CABO LA RECTIFICACIÓN?

POR ESO AUNQUE HARING PROPONE UN ACEPTABLE FENÓMENO DE AD--Sorción para explicar la formación de la película, sin embargo no puede ser aceptada su propuesta acerca del mecanismo de conducción.

B) EN INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO POR DERKER Y URQUHART (B6) PAHA THATAR DE EXPLICAR LOS FENÓMENOS DE HISTÉRESIS DE LAS CA-RACTERÍSTICAS I-V APARECE LA SUGERENCIA DE QUE EL FENÓMENO DE RECT<u>I</u> FICACIÓN SE DEBE A UNA "COLISIÓN-IONIZACIÓN" EN EL ÓXIDO, PROVOCAN-DO LA FORMACIÓN DE HUECOS CERCA DE LA INTERFASE ÓXIDO/LLECTROLITU.-ALCANZANDO UN ESTADO DE EQUILIBRIO CUANDO EXISTA UN NÚMERO JE RICOM BINACIONES IGUAL AL NÚMERO DE "HUECOS" PROVOCADOS POR LA COLISIÓN--IONIZACIÓN.

PARA ANALIZAR ESTA PROSOSIGIÓN CONVIENE HACER NOTAR EN HE-CHO DESCUBIRTO POR VAN GEEL (37) SEGÚN EL CUAL EL CENTELLEO SOBRE -LA SUPERFICIE OXIDADA OCURRE PARA AMBOS SENTIDOS, AL APLICAR ELEVA-DOS CAMPOS ELÉCTRICOS. SIN EMBARGO PARA POLARIDADES CATÓDICAS CON -CORRIENTE DIRECTA NO SE OBSERVA CENTELLEO A SIMPLE VISTA, AÚN A EL<u>E</u> VADAS TENSIONES, LO CUAL QUIERE DECIR QUE LA INTENSIDAD DE CAMPO EN ESTE SENTIDO ES MUCHO MENOR Y NO PUEDE SER ACEPTADA COMO UNA EXPLI-CACIÓN COMPLETA, LA ANTERIOR PROPOSICIÓN.

C) DOBÍAS (152), VERMILYEA (49) Y YOUNG (12) PROPONEN QUE -EL FENÓMENO DE RECTIFICCACIÓN SE DEBE A IRREGULARIDADES EN LA SUPE<u>R</u> FICIE DE ÓXIDO, YA SEAN MICROFISURAS, "POROS" O DEPÓSITOS METÁLICOS DURANTE EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA PELÍCULA

VERMILYEA HIZO NOTAR QUE LA EVOLUCIÓN DE BURBUJAS DURANTE -LA POLAR'DAD CATÓDICA, OCURRE SIEMPRE EN LOS MISMOS PUNTOS DE BAJA-

RESISTENCIA, DONDE SE ENCONTRABAN LAS IMPUREZAS Y QUE AL APLICAR <u>U</u> NA AGUJA FINA METÁLICA SOBRE UNA SUPERFICIE DE TA₂O₅ La resistencia de esta película variaba considerablemente. Esta experiencia +fue apoyada por Young, quien demostró que las microfisuras influían en uns pérdidas dieléctricas (12).

ESTA EXPLICACIÓN FUÉ PUESTA EN DUDA POR WINKEL Y VERKERK -1277 ENES LLEVARON EXPERIMENTOS SOBRE ÁNODOS DE ALUMINIO DE DI-FLRENTES PUREZAS, SACANDO COMO CONCLUSIÓN QUE PARA HOJAS DE ALUMI-NIO DE 99.5 % HABÍA MUCHO MÁS PUNTOS IRREGULARES DEBIDO A LAS IMP<u>U</u> REZAS, (OBSERVADAS POR MEDIO DE UN MICROSCOPIO ELECTRÓNICO) QUE EN HOJAS DE ALUMINIO CON 99.99 % DE PUREZA.

ES CONOCIDO QUE AL FOBMAR LA PELÍCULA DE ÓXIDO, CIERTAMEN-TE SOBRE DICHAS IMPUREZAS APARECEN HUECOS O "POROS", SIN EMBARGO -¿ SE PUEDE AFIRMAR QUE LA RECTIFICACIÓN SE LLEVA A CABO ÚNICAMENTE DEBIDO A LA PRESENCIA DE IRREGULARIDADES EN LA PELÍCULA ?

PARA RESPONDER A ESTA PREGUNTA CABRÍA LA SIGUIENTE ACLARA-CIÚN: SE LA RECTIFICACIÓN TIENE LUGAR EN LOS PUNTOS DÉBILES O "PO-ROS" SE TENDRÍAN QUE ACEPTAR DOS CONSECUENCIAS: QUE UNA LÁMINA DE-ALUMINO IMPURT DEBA PRESENTAR (EN LAS MISMAS CONDICIONES DEL CIRCU<u>I</u> TO EXTERNO) UNA MAYOR DENSIDAD DE CORRIENTE EN AMBAS DIRECCIONES,-CONDUCCIÓN Y FUGA, QUE UNA LÁMINA DE ALUMINIO 99.9 % Y DEBERÁ GUA<u>R</u> DAR ADEMÁS LA MISMA RELACIÓN DE RECTIFICACIÓN PARA AMBOS CASOS IN-DEPENDIENTE DE LA PUREZA DEL MATERIAL.

Esta relación entre ambas densidades de corriente es muy difícil de determinar experimentalmente ya que la corriente de con ducción es muy alta y está limitada no sólo por el óxido, sino ta<u>m</u> RESISTENCIA, DONDE SE ENCONTRABAN LAS IMPUREZAS Y QUE AL APLICAR <u>U</u> NA AGUJA FINA METÁLICA SOBRE UNA SUPERFICIE DE TA₂O₅ La resistencia de esta película variaba considerablemente. Esta experiencia ful apoyada por Young, quien demostró que las microfisuras influían en los pérdidas dieléctricas (12).

ESTA EXPLICACIÓN FUÉ PUESTA EN DUDA POR WINKEL Y VERKERK -.2. ENES LLEVARON EXPERIMENTOS SOBRE ÁNODOS DE ALUMINIO DE DI-FERENTES PUREZAS, SACANDO COMO CONCLUSIÓN QUE PARA HOJAS DE ALUMI-NIO DE 99.5 % HABÍA MUCHO MÁS PUNTOS IRREGULARES DEBIDO A LAS IMP<u>U</u> REZAS, (OBSERVADAS POR MEDIO DE UN MICROSCOPIO ELECTRÓNICO) QUE EN HOJAS DE ALUMINIO CON 99.99 % DE PUREZA.

ÉS CONOCIDO QUE AL FORMAR LA PELÍCULA DE ÓXIDO, CIERTAMEN-TE SOBRE DICHAS IMPUREZAS APARECEN HUECOS O "POROS", SIN EMBARGO -¿ Se puede afirmar que la rectificación se lleva a cabo únicamente debido a la presencia de irregularidades en la película ?

PARA RESPONDER A ESTA PREGUNTA CABRÍA LA SIGUIENTE ACLARA-UTINE SI LA RECTIFICACIÓN TIENE LUGAR EN LOS PUNTOS DÉBILES O "PO-ROS" SE TENDRÍAN QUE ACEPTAR DOS CONSECUENCIASE QUE UNA LÁMINA DE-ALUMENO IMPUNE DEBA PRESENTAR (EN LAS MISMAS CONDICIONES DEL CIRCU<u>I</u> TO EXTERNO) UNA MAYOR DENSIDAD DE CORRIENTE EN AMBAS DIRECCIONES,-CONDUCCIÓN Y FUGA, QUE UNA LÁMINA DE ALUMINIO 99.9 % Y DEBERÁ GUA<u>R</u> DAR ADEMÁS LA MISMA RELACIÓN DE RECTIFICACIÓN PARA AMBOS CASOS IN-DEPENDIENTE DE LA PUREZA DEL MATERIAL.

ESTA RELACIÓN ENTRE AMBAS DENSIDADES DE CORRIENTE ES MUY -DIFÍCIL DE DETERMINAR EXPERIMENTALMENTE YA QUE LA CORRIENTE DE CON DUCCIÓN ES MUY ALIA Y ESTÁ LIMITADA NO SÓLO POR EL ÓXIDO, SINO TAM BIEN POR LA RESISTENCIA EXTERNA DEL LIRCUITO,

DE ACUENDO CON EL NÚMERO DE POROS POR MICRA CUADRADA PARA-UNA CORFIENTE DE CONDUCCIÓN DENTRO DE LOS LÍMITES ORDINARIOS, LOS-POROS NECESITATÍAN DEJAR PASAR UNA DENSIDAD DE CORFIENTE DE 1000 -A/cm², lo cual es mucho menos creíble que una conducción uniformea través de la perícula de óxido.

TAMBIÉN SE PUEDE ALLAHAR PARA NO ACEPTAR ESTA TESIS, QUE -SI LAS SIMPLES FUEHZAS ELECTROUSMÓTICAS Y ELECTROSTÁTICAS, DE ACUE<u>R</u> DO CON LA POLAHIDAD APLICADA, IMPIDEN O FAVORECEN LA CONDUCCIÓN, -TAMBIÉN DEBENÍA AFLICANSE ESTE FENÓMENO A CAPILARES COLOCADOS SOBRE SUPERFICIES DE METALES TALES COMO FE, PT O CU Y SIN EMBARGO LA RE<u>C</u> TIFICACIÓN EN ESTOS CASOS N. OCURRE,

SI BIEN SE HA PROBADO QUE NO SE PUEDE ACEPTAR COMO CIERTO-EL FENÓMENO DE RECTIFICACIÓN COMO RELACIONADO ÚNICAMENTE – A LAS I-RREGULARIDADES SOBRE LA PELÍCULA DE ÓXIDO, TAMBIÉN ES CIERTO QUE -TANTO LOS POROS COMO LAS MICROFISURAS INFLUYEN Y DETERMINAN EFECTOS SECUNDARIOS; PRINCIPALMENTE LA CORRIENTE DE FUGA,

D) SMITH (43) PROPONE UNA EXPLICACIÓN AL FENÓMEND SUPONTE<u>N</u> DO QUE ELECTROCITO SUMINISTRA O "INVECTA" HUEGOS EN LA BANDA DE V<u>A</u> LENCIA DEL ÓXIDO HASTA LA INTERFASE METÁLICA, LOGALIZANDO EU NIVEL DE FERMI A L**A** MITAD DE LA DISTANCIA ENTRE LAS HANDAS DE CONSUCCIÓN Y VALENCIA DEL ÓXIDO.

Este mecanismo con el hecho que para un sistema "p" S1/S102 Zelectrolito acuoso, la corriente catódica se ve reducida en Nu-Ha Nayor phoporción que para el distema "Nº 1/S102/Electrolito AQ, (9)

Y TAMPOCO PUEDE DAR EXPLICACIÓN SATISFACTORIA AL HECHO DE QUE PARA EXPERIMENTOS CON EL SISTEMA TA/TA $_2O_5$ /electrolito, donde después de un ataquíe suave a la superficie del óxido, la corriente en el sentido de conducción aumenta 100 veces su valor.

E) EL MECANISMO QUE HA SIDO ACEPTADO COMO MÁS CORRECTO POR DIVERSOS INVESTIGADORES ES EL DE VAN GEEL Y SCHOLTE (59,68,69) QUE HAN SUPUESTO, DE ACUERDO CON MEDICIONES DE IMPEDANCIAS SOBRE PELÍ-CULAS DE ^AXIEO DE ALUMINIO, LA EXISTENCIA DE UNA CAPA DE ÓXIDO DE-CONDUCTIVIDAD APROXIMADAMENTE CONSTANTE Y DE OTRA PARTE QUE POSEE-UN GRADIENTE CONSIDERABLE DE CONDUCCIÓN, YENDO DESDE PEQUEÑOS A --BRANCES VALORES. POR ESTA RAZÓN VAN GEEL HACE LA DISTINCIÓN ENTRE -CAMBIOS PERMANENTES Y TRANSITORIOS EN LA PELÍCULA.

VAN GELL PROPUSO DEMOSTRAR LO PRIMERO EMPLEANDO CAMPOS E--LÉCTPICOS TAN PEQUEÑOS QUE SUPONE NO PROVOCAN CONDUCTIVIDAD IÓNICA ESTANDO REPRESENTADA ÚNICAMENTE POR EL SÓLO COMPORTAMIENTO DE ELE<u>C</u> TRONES Y HUECOS. DE ACUERDO CON VERWEY (126) VAN GEEL SUPONE QUE EL ÓXIDO FORMADO ELECTROLÍTICAMENTE CONSISTE DE UNA ESTRUCTURA CRIST<u>A</u> LINA "GENTRADA EN FASE" DE IONES OXÍGENO, MIENTRAS LOS CATIONES SE ENQUENTRAN DISTRIBUÍDOS ESTADÍSTICAMENTE SOBRE INTERSTICIOS TETRA<u>É</u> DRICOS Y OCTAÉCHIGOS, CONSIDERANDO ÉSTA COMO UNA ESTRUCTURA DESOR-DENADA, DE MODO QUE AL PENETRAR LOS IONES DE ALUMINIO EN LA RED CRISTALINA SE TENDRÁ UN EXCESO DE ELECTRONES QUE PROVOCARÁ LA CON-DUCCIÓN, POR EL GONTRARIO UNA DESVIACIÓN EN LA ESTEQUIOMETRÍA CON -MENOS ALUMINIO CREARÁ HUECOS EN LA BANDA DE VALENCIA, COMO VAN GEEL DICE, LOS DIAGRAMAS DE LAS IMPEDANCIAS NO DAN UNA IDEA DE LA POBI--CIÓN DE LAS ZONAS DIFERENTES DE CONDUCTIVIDADES. CONVIENE MACER NOTAR QUE AL REDUCTR EL ÚXIDO AUMENTA SU --CONDUCTIVIDAD Y AL OXICARLO DISMINUYE, DE ACUERDO CON LAS EXPERIEN CIAS DE HARTMANN (118) SOBRE MUESTRAS DE ALFA AL₂O₃. Esto demues--TRA QUE NO MAY OPOSICIÓN PARA CONSIDERAR QUE EL AL₂O₃ PUEDE TRANS-FORMARSE QUÍMICAMENTE EN UN SEMICONDUCTOR TIPO "N".

VAN GEEL ENCONTRÓ TAMBIÉN QUE EXAMINANDO LA RECTIFICACIÓN-EN SISTEMAS AT/AL $_2$, semiconductor, sólo se ubserva este fenómenocuando el semiconductor usado es del tipo "p",

SI EL ÓXIDO DE ALUMINIO CONSISTIERA DE UN SEMICONDUCTOR N-SOLAMENTE DEL LADO DEL METAL, DARÍA DE ACUERDO CON SCHOTKLY Y MOTT (105) UNA RECTIFICACIÓN, BLOQUEANDO AL REVÉS DE LOS SISTEMAS ELEC-TROLÍTICOS, ES DECIR SI EL AL ACTÚA COMO CÁTODO.

SE SE LLEVA A CABO LA DEFORMACIÓN DE UN SISTEMA $A1/A1_{2}O_{3}/-$ ELECTROLITO, HAJO INTENSIDADES DE CAMPO ELEVADAS, AUA-ENTA LA CON--DUCTIVIDAD, EMPERO SE HA COMPROBADO QUE PERMANECE UNA ZONA DE LA -PELÍCULA CON RESISTENCIA ESPECÍFICA CONSTANTE. POR EJEMPLO: DES --PUÉS DE DEFORMAR UNA PELÍCULA DURANTE 5 HURAS A 110 V, ÉSTA DIS-MINUYE HASTA EL 10% DE SU VALOR ORIGINAL, PERO NUNCA DESAPARECE --POR COMPLETO, ÉSTO QUIERE DECIR QUE AÚN PARA GRANDES DEFORMACIONES NUNCA LLEGA LA PELÍCULA DE ÓXIDO A CONVERTIRSE EN UN SEMICONDUCTOR PURO DEL TIPO "N".

LA SUPOSICIÓN DE VAN GEL ACERCA DE LA ESTRUCTURA DE LA P<u>E</u> LÍQUEA DE ÓXIDO PUEDE RESUMENCE DE LA MANERA SEGUIENTE: UNA 20NA -SEMICONDUCTORA TIPO "P", SEPARADA DE UNA CAPA SEMICONDUCTORA TIPO-"N" POR UNA JONA INTERMEDIA DE COMPOSICIÓN ESTEQUIOMÉTRICA, LA 20-NA TIPO "P" LA SUPONE CURCA DE LA INTERFASE ÓXIDO/LECTROLITO Y LA REGIÓN "N" CERCA DE LA INTERFASE METÁLICA.

AL APLICAR UNA TENSIÓN DÉBIL, SEGÚN ESTA TEORÍA, NO EXISTE NINGÚN DESPLAZAMIENTO IÓNICO. SI EL LADO "N" ES NEGATIVO CON RES--PECTO AL LADO "P", TANTO LOS ELECTRONES COMO LOS HUECOS SE IRÁN H<u>A</u> CIA LA ZONA ESTEQUIOMÉTRICA, Y YA QUE **UNA RECOMBINACIÓN NO OCURRE** INMEDIATAMENTE, EL NÚMERO DE CARGAS TRANSPORTADAS A LA PELÍCULA A<u>U</u> MENTA, AUMENTANDO ASÍ TAMBIÉN LA CONDUCTIVIDAD. UNA POLARIDAD EN -SENTIDO CONTRARIO HARÁ DISMINUIR LA CONDUCTIVIDAD EN DICHA ZONA E<u>S</u> TEQUIOMÉTRICA.

EN CAMBIO LAS MUTACIONES PERMANENTES EN LA IMPEDANCIA, PA-RA ELEVADAS CORTIENTES EN EL SENTIDO DE CONDUCCIÓN SERÁN CORRESPON DIENTES AL DESPLAZAMIENTO DE LAS CAPAS BUENA Y MALA CONDUCTORAS.

ÉSTOS CAMBIOS PERMANENTES EN LA² IMPEDANCIAS SE LLEVAN A -CABO EN LA PELÍCULA DEL SIGU ENTE MODO - INDO EL SISTEMA A PARTIR DEL ALUMINIO), LA ZONA TIPO "N" VA GRADU- MENTE CAMBIANDO HASTA U-NA PARTE CENTRAL AISLANTE, Y DE NUEVO GRALUALMENTE HASTA CONVERTI<u>R</u> SE EN UN SEMICONDUCTOR TIPO "P".

DE ACUERDO CON ESTE MODELO, AL APLICAR UNA TENSIÓN ALTERNA ÉSTA ACTUARÁ SOBRE LA ZONA AISLANTE DEL ÚXIDO (LA CONDUCTIVIDAD + TÓNICA ES UNA FUNCIÓN EXPONENCIAL DEL CAMPO ELÉCTRICO), SIN EMBAR-GO EN LA PARTE CUNTIRAL DE LA PELÍCULA LA CORRIENTE TÓNICA SERÁ MU-CHO MAYOR QUE LA TRANSPORTADA POR ELECTRONES A AMBOS LADOS DEL ---ÚALDO,

SEGÚN VAN GELL AL APLICAH UNA TENSIÓN EN LA DIRECCIÓN DE -Conducción (Al Negativo), el hesultado será, según van Geel, un --Desplazamiento de los iones positivos desde el límite entre el se-

MICONDUCTOR TIPO "P" HACIA EL METAL. EN LAS ZONAS DONDE LA COMPOS<u>I</u> CIÓN DE LA FELÍCULA DE ÓXIDO MUESTRA DESVIACIÓN DE LA ESTEQUIOME--TRÍA, LA CONDUCCIÓN SE LLEVA A CABO POR EL DESPLAZAMIENTO DE ELEC-TRONES O HUECOS. AL APLICAR ENTONCES LA TENSIÓN DE DEFORMACIÓN SE-PRODUCE UN AUMENTO DE ESPESOR EN LA REGIÚN CON EXCESO DE ALUMINIO.

La reconstitución de la capa de óxido después de la deformación toma lugar de la siguiente manera: Una tensión aplicada enel sentido de formación (AI +) provoca una corriente llevada por <u>e</u> lectrones o huecos en las regiones semiconductoras y por iones enla parte central aislante.

LA CORRIENTE IÓNICA DE ACUERDO CON ESTE MODELO, CONSISTE # DE IONES POSITIVOS YENDO DEL ÓXIDO SEMICONDUCTOR TIPO N AL ÓXIDO -SEMICONDUCTOR TIPO P, O POSIBLEMENTE DE IONES NEGATIVOS EN SENTIDO CONTRARIO.

SI SE MANTIENE LA TENSIÓN CONSTANTE, EL CAMPO ELÉCTRICO --DISMINUYE EN LA CAPA CENTRAL AL AUMENTAR EL ESPESOR DE LA PELÍCULA. Para ciertos espesorés de película la corriente casi desaparece -completamente.

EL MODELO DE RECTIFICACIÓN DE VAN GEEL ES QUIZÁ EL MÁS CON SISTENTE Y PODEMOS ACEPTAR EN GENERAL SU HIPÓTESIS, DESCARTANDO EN PARTICULAR LA PARTE EN QUE EXPLICA LA CONDUCCIÓN POR IONES DESDE -LA INTERFASE CON EL SEMICONDUCTOR TIPO "P" HASTA EL BORDE CON EL -SUMICONDUCTOR TIPO N O SEA EL SEMICONDUCTOR CON EXCESO DE ALUMINIO

TAMPUCO NUS PARECE CREÍBLE LA'ELEGTRÓLISIS' PROPUESTA EN -LA RED DE ÓXIDO DE CUMPOSICIÓN ESTEQUIOMÉTRICA, PUES ESTO ENTRAÑA-UNA MOVILIDAD TREMENDA DE LOS IONES QUE PERTENECEN A LA RED, COSA JUL PARA LAS TEMPERATURAS ORDINARIAS Y A ELEVADAS FRECUENCIAS EN -MATERIALES REFRACTARIOS DEL TIPO DEL Al_2U_3 parece poco posible, --Sin embargo se puede aceptar la estructura de la película de acue<u>r</u> do a la configuración de las películas p-1-n.

F) LOS TRABAJOS MÁS RECIENTES SOBRE EL MECANISMO DE LA RE<u>G</u> TIFICACIÓN ELECTROLÍTICA FUERON ELEVADOS A GABO POR SCHMIDT, HUBER Y SCHWARZ (9) LOS CUALES PROPONEN COMO SOLUCIÓN PARA EXPLICAR LA -CORRIENTE DE CONDUCCIÓN EL EFECTO DEL TAMAÑO DEL ION.

Sus experimentos llevados sobre sistemas como Ta/Ta $_2O_5$, --Zr/ZrO $_2$, NB.NB $_2O_5$, Si/SiO $_2$ y Ti/TiO $_2$ han demostrado que la corrien te en el sentido de conducción depende fuertemente del tamaño delcatión presente en el electrolito. Para intensidades de campo elevadas los cationes feguenos determinarán mayor corriente catódicajul los de gran tamaño. En cambio para bajas intensidades de co--rriente los iones de mayor tamaño producirán mayor corriente catódica.

Como un ejemplo, para el sistema $Ta/Ta_{2}O_{5}$ al aplicarle una tensión de 20 V su densidad de corriente debida a los iones de sodio es 500 veces mayor que la correspondiente a iones de potasio,en esta prueba el orden decreciente de las densidades de corriente es Na-Li-Rb-K, sin embargo para una tensión de 5 V el orden en las densidades de corriente será Rb-Li-Na-K.

PUEDE VERSE JUE LOS ÓRDENES DADOS ANTERIORMENTE PARA ALTOS Y BAJOS CAMPOS, NO CORRESPONDEN EXACTAMENTE A LA SERIE LI-NA-K-RB, Schmidt explica esto como resultado de las energías de activaciónpropias y el fenúmeno de la adsorción selectiva de cationes que se

PRESENTA EN LA INTERFASE ÓXIDO/ELECTROLITO.

ESTOS AUTORES HAN COMPROBADO TAMBIÉN LA EXISTENCIA DE UNA-BARRERA SUPERFICIAL QUE CONCUERDA CON EL CONCEPTO EMITIDO POR VAN-GEEL RESPECTO A LA CAPA AISLANTE INTERMEDIA, ESTO SIGNIFICA QUE EL EFECTO CORRESPONDIENTE AL TAMAÑO DEL ION PUEDE SER EL RESULTADO DE LA EMISIÓN DE ELECTRONES EN LA SUPERFICIE INTERFASIAL DEBIDO AL E-LEVADO CAMPO LOCAL DE CATIONES EN EL ELECTROLITO.

SE PUEDE EXPLICAR LA BARRERA SUPERFICIAL DEBIDO AL DESEQU<u>I</u> LIBRIO TERMODINÁMICO PROVOCADO POR EL INTENSO CAMPO ELÉCTRICO DU---RANTE LA FORMACIÓN.

EL HECHO QUE AL APLICAR UN POTENCIAL CATÓDICO IGUAL O MAYOR QUE LA BARRERA Y ÉSTA NO DESAPARECE, INDICA QUE CON DICHA TENSIÓN NO PUEDE PROVOCARSE UNA CONCENTRACIÓN SUFICIENTE DE ELECTRONES LI-BRES DENTRO DEL ÓXIDO, EXPLICÁNDOSE TAMBIÉN POR ESTO QUE LA CORRIE<u>N</u> TE CATÓDICA AUMENTA CON EL TIEMPO AL APLICAR UNA TENSIÓN CONSTANTE EN ESTO TAMBIÉN COINCIDEN LAS INTERPRETACIONES DE VAN GEEL CON LAS-DE SCHMIDT.

UNA VEZ QUE SE HA HECHO EL RESUMEN DE LAS TEORÍAS QUE HAN-TRATADO DE INTERPRETAR EL FENÓMENO DE LA RECTIFICACIÓN ELECTROLÍT<u>I</u> CA, CONVIENE PUNTUALIZAR LOS ASPECTOS INDISPENSABLES CON LOS CUA--LES TIENE QUE CONCORDAR CUALQUIER INTERPRETACIÓN SOBRE ESTE MECA--NISMO.

+ AL SUSPENDER LA TENSIÓN APLICADA SOBRE UN SISTEMA METAL/ ÓXIDO/ELECTROLITO, TAMBIÉN QUEDA SUSPENDIDA LA PRESIÓN DE LOS IO--NES OXÍGENO EN LA INTERFASE CON EL ELECTROLITO, ESTA DISMINUCIÓN -EN LA CONCENTRACIÓN DE DICHOS IONES EN LA INTERFASE EXTERNA DEL --ÓXIDO DESTRUYE LA UNIÓN P-N Y COMO CONSECUENCIA LA PELÍCULA DE ÓX1

QUEDA ÚNICAMENTE CON UN EXCESO DE IONES ALUMINIO; SIMULTÁNEAMENTE-AL SUSPENDERSE LA CORRIENTE QUEDAN EXPUESTOS LOS POROS DEBIDOS A -LAS IMPUREZAS. Y HACEN QUE LA PELÍCULA DISMINUYA PARTE DE SU RESI<u>S</u> TENCIA, SE PUEDE ARGUMENTAR EN FAVOR DE ESTO QUE A MAYOR TIEMPO --QUE EL SISTEMA SE ENCUENTRE SIN POTENCIAL Y A MAYOR TEMPERATURA DEL ELECTROLITO CORRESPONDE UNA MENOR RESISTENCIA DE LA PELÍCULA DE --ÓXIDO.

+ AL INVERTIR LA POLARIDAD, COMO SE HA MOSTRADO INFINIDAD-DE VECES, LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DISMINUYE CONSIDERABLEMENTE.-GABE LA ACLARACIÓN QUE PARA EL CASO DE UNA POLARIDAD CATÓDICA LAS-FUERZAS ELECTROSTÁTICAS Y ELECTROSMÓTICAS ACTÚAN CONJUNTAMENTE Y-TAMBIÉN EL HECHO DE QUE EL HIDRÓGENO .VOLUCIONA SOBRE EL ÓXIDO DE<u>S</u> TRUYENDO LA UNIÓN P-N, ADEMÁS DE DEJAR AL DESCUBIERTO LOS DEFECTOS SOBRE LA SUPERFICIE DEL ÓXIDO.

PARA VAN GEEL LOS IONES ALUMINIO VAN DESDE LA INTERFASE EX TERNA HASTA LA REGIÓN METÁLICA, EN CAMBIO HARING SUPONE ESTÁTICOS-A LOS ÁTOMOS DE ALUMINIO, SUPONIENDO LA CONDUCCIÓN POR ELECTRONES-QUE .MIGRAN DEL METAL HAGIA EL ELECTROLITO,

+ AL EXTRAER DEL ELECTROLITO DONDE SE HA FORMADO UNA LÁMI-NA ANODIZADA, DESAPARECE LA UNIÓN P-N PUES SE PIERDE LA INTERFASE-GASEOSA DEL OXÍGENO, QUEDANDO SOLAMENTE LA PELÍCULA DE ÚXIDO COMO-UN MATERIAL "CUASI-SEMICONDUCTOR" TIPO N CON UN EXCESO DE ÁTOMOS -DE ALUMINIO EN LA REGIÓN ESTEQUIOMÉTRICA.

AL AUMENTAR LA TEMPERATURA EN LE SISTEMA, LOS FUNES OXÍGE-NO QUE HABÍAN PENETRADO EN LA RED DISMINUYEN, AUMENTANDO POR CONS<u>L</u> GUIENTE LA CONCENTRACIÓN DE FONES ALUMINIO EN LA REGIÓN AISLANTE,

SE HA DEMOSTRADO QUE LA RESISTENCIA DE UNA PLACA DE ALUMI-NIO ANODIZADO AUMENTA EN PRESENCIA DE OXÍGENO Y DISMINUYE EN ATMÓ<u>S</u> FERA DE HIDHÓGENO, NESSEL (124) ESTUDIÓ UNAS MUESTRAS DE ALUMINIO-USANDO UNA PLACA INCANDESCENTE COMO CÁTODO PARA SUMINISTRAR ELEC--TRONES Y UNA LÁMINA DE ALUMINIO OXIDADA COMO ÁNODO. DESPUÉS DE UN-CALENTAMIENTO DE LAS MUESTRAS ENTRE 100 Y 300 °C SE ELEVÓ A CABO -EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES I(V), ENCONTRANDO QUE DESPUÉS DE AL--GÚN TIEMPO LA CORRIENTE AUMENTA, EN CAMBIO HACIENDO LAS PRUEBAS EN UNA ATMÓSFERA DE OXÍGENO LA CORRIENTE ES REDUCIDA.

Si después de un calentamiento al vacío durante 130 horasse hace la medición de la resistencia, se observará que ésta des-ciende para un sistema A1/óxido, de acuendo con Hartmann (118) de<u>s</u> de un valor de $4x10^{11}$ hasta $6x10^9$ ohms, en cambio haciendo las mediciones en una atmósfera de oxígeno la resistencia se mantiene -constante.

+ SI SE COLOCA UNA PLACA METÁLICA COMO CONTRAELECTRODO SO-BRE UN SISTEMA METAL "VALVULA"/ÓXIDO, SE OBTIENE UN DISPOSITIVO --CON MUY BUENAS PROPIEDADES CAPACITIVAS, PERO SIN EMBARGO NO SE EL<u>E</u> VA A CABO LA RECTIFICACIÓN, PORQUE LA RESISTENCIA EN AMBAS DIREC--CIONES ES MUY ELEVADA.

EN ESTUDIOS PECCENTES, A.F., BELOVA, L.G. GORSKAVA Y L.N. – ZANGETM (3) HEPOHTAN LUE AÚN LAS CAPAS DE ÓXIDO EN MEDIO DE CONTA<u>C</u> TOS METÁLICOS, NOLITHAN CIENTA ASIMETRÍA LEÉCTRICA, TAMBIÉN SE EN-CUENTRA HEPEHENCIA A ESTE RESPECTO EN LOS TRADAJOS PUBLICADOS POR-SEDAN Y BEHRY (15).

EN LOS THADAJOS MENCIONADOS SE HA PUESTO EN EVIDENCIA QUE-PARA LOS SISTEMAS EX, TAJOS AL, ZH.ZHUZHUZAT LA CORRIENTE EN LE SENT<u>I</u> DO DE CONDUCCIÓN AUMENTA CON EL TIEMPO EN CAMBIO SI SE INVIERTE LA POLARIDAD, LA CORRIENTE SE REDUCE UN POCO DE SU VALOR. LOS RESULTA DOS DE LAS EXPERIENCIAS SE ESTUDIARON COMPARATIVAMENTE, OBTENIÉNDO SE POR EJEMPLO, PARA EL AL₂O₃ a 20°C LAS RESISTENCIAS DE 7x10¹⁴ y-1x10¹⁴ ohms para los sentidos de conducción y bloqueo respectiva--mente, mientras que para una temperatura de 100°C el mismo sistema presentó los valores respectivos de 6x10¹⁴ y 1x10¹²ohms.

SI SE CONSTITUYE UNA UNIÓN P-N ARTIFICIALMENTE POR MEDIO -DE UN SEMICONDUCTOR TIPO P, SE PUEDE OBTENER UN SISTEMA CON CARAC-TERÍSTICAS EQUIVALENTES A LAS DE UN SISTEMA ELECTROLÍTICO, POR E--JEMPLO VAN GEEL Y BOUMA (90) DISENARON UN SISTEMA DE ESTE TIPO DE-POSITANDO CUL + 1, SOBRE UNA PLACA DE ZRO_2 FORMADA POR OXIDACIÓN -ANÓDICA. ÉL MISMO EFECTO SE LOGRA SUSTITUYENDO EL ELECTROLITO POR-MNO₂ PARA EL SISTEMA TA/TA₂O₅, SEGÚN DESCRIBE NGUYEN THIEN CHI (18) EN SISTEMAS QUE SE EMPLEAN COMO CAPACITORES CON ELECTROLITOS SÓLI-DOS YA QUE ESTOS TIENEN CONSIDERABLES VENTAJAS SOBRE SUS RESPECTI-VOS LÍQUIDOS, TAMBIÉN ES POSIBLE LOGRAR UN SISTEMA PARECIDO CON --NCIO₃ DEPOSITADO SOBRE UN SISTEMA METAL "VÁLVULA"/ÓXIDO,

+ EN SEGUIDA SE TRATARÁ DE DAR UNA EXPLICACIÓN DEL MECANIS MO DE RECTIFICACIÓN ELECTROLÍTICA QUE SATISFAGA LOS FENÓMENOS DE--MOSTRADOS PUR EXPERIENCIAS ANTERIORES, PARA PODER COMPRENDER LA --RECTIFICACIÓN ES NECESARIO ESTABLECER UN MODELO COMPRENSIBLE ACER-CA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PELÍCULA DE ÚXIDO, SE ACEPTA COMO LA -EXPLICACIÓN MÁS SATISFACTORIA LA FIGURA PROPUESTA POR VAN GEEL QUE SUPUNE LA PELÍCULA DE ÚXIDO COMPUISTA POR UNA PARTE HUENA CONDUCTO RA, DEBIDO AL EXCESO DE ÁTOMOS DE ALUMINIO, UNA PARTE CENTRAL AIS-LANTE DE COMPOSICIÓN ESTEQUIOMÉTRICA Y UNA ZONA MUY DELGADA QUE SE CONFUNDE CON LA INTERFASE ÓXIDO-ELECTROLITO, FORMANDO UN SEMICON--Ductor por defecto. Ver figuras 74 A, B, C, y 75



Como hemos dicho antes, esta hipótesis concuerda con la suposición de van Geel respecto a la composición p-i-n de la película de óxido, sin embargo, como también se mencionó antes, no esposible aceptar totalemente la explicación de van Geel respecto ala movilidad de los iones de aluminio pertenecientes a la estruct<u>u</u> ra cristalina, bajo polaridad catódica, y que aunque se trabaja a una elevada tensión de campo del orden de $10^6 - 10^7$ V/cm, no escreíble que para estructuras atómicas tan estables como la del óx<u>l</u> do de aluminio y sobre todo a frecuencias tan elevadas como 5000 c/s, los iones de aluminio puedan desplazarse con tanta facilidad.

SE HA ACEPTADO PUES LA COMPOSICIÓN P-I-N COMO LA CONFIGUR<u>A</u> CIÓN DE LA PELÍCULA MAS CORRECTA, AHORA SE TRATARÁ DE DAR EXPLICA-CIÓN A LOS SIGUIENTES FENÓMENOS, EN LOS CUALES SE PUEDE CONDENSAR-EL MECANISMO DE LA RECTIFICACIÓN:

1) FENÚMENO DE FORMACIÓN ANÓDICA

 2) l'houlso de conducción y deformación al aplicar tensio-nes cuando el metal es cátodo.

3) El comportantento de las películas de óxido cuando se sustituye el electrolito acuoso pur una placa metálica.

EL PROCESO DE FORMACIÓN ANÓDICA: SI SE APLICA UN POTENCIAL EN EL SENTIDO DE BLOQUEO (METAL POSITIVO) SE LLEVA A CABO LA FORMA CIÓN DE LA PELÍCULA DE ÓXIDO Y POR CONSECUENCIA DE SUS RESPECTIVAS ZONAS P Y N DE LA SIGUIENTE MANERA: A) LOS FONES OXÍGENO SE AGLOM<u>E</u> RAN EN LA INTERIASE DE LA PELÍCULA CON EL ELECTROLITO, SIENDO AD--SORBIJOS EN NÚMERO EQUIVALENTE DE FONES, DE ACUERDO CON LAS CARGAS INDUCIDAS EN EL EXTREMO POSITIVO, B) BAJO LA INFLÚENCIA DEL INTEN-SO CAMPO ELÉCTRICO LOS FONES METÁLICOS EMIGRAN HACIA EL ELECTROLI- TO REACCIONANDO EN LA INTERFASE EXTERNA Y FORMANDO EL ÓXIDO QUE --MANTIENE LA RELACIÓN ESTEQUIOMÉTRICA. C) COMO CONSECUENCIA DE LA -PENETRABILIDAD DEL ION ALUMINIO EN RELACIÓN A LA DEL OXÍGENO, LA -REGIÓN ESTEQUIOMÉTRICA PUEDE SUPONERSE MÁS CERCANA AL ELECTROLITO-QUE AL METAL, YA QUE LOS TAMAÑOS RESPECTIVOS DE LOS IONES SON 0.5Å PARA EL ALUMINIO Y 1.3 Å PARA EL OXÍGENO.

Podemos obtener como conclusión, en esta parte del mecani<u>s</u> mo, que la zona de composición esteguiométrica estará localizada – precisamente donde ocurrió la reacción en el momento final del pro ceso de formación, ya que en este momento habrá un exceso de iones metálicos que se mueven en dirección del electrolito y hacia el cá todo habrá una zona con exceso de iones oxígeno, los cuales se mu<u>e</u> ven del electrolito hacia el metal. Es lógico suponer que tanto la concentración de iones metálicos como iones oxígeno disminuye gradualmente al irse acercando a la parte central esteguiométrica.--Por eso se ha propuesto de acuerdo con lo anterior una figura (75) en la cual se expresen las concentraciones de aluminio y oxígenoen una supuesta película de Al₁O₃.

SE HA REPETIDO QUE EL PROCESO DE FORMACIÓN ANÓDICA ES BIEN CONOCIDO Y SOBRE ÉSTE SE PONEN DE ACUERDO CASI TODOS LOS INVESTIG<u>A</u> DURES, EMPERO NO ES LU MISMO AL TRATAR DE RESOLVER - EL PROBLEMA DE LA CONDUCCIÓN,

-LE PHOLESO DE CONDUCCIÓNS PARA TRATAR DE ANALIZAR ESTE PA SO DEL MECANISMO DE LA HECTIFICACIÓN ELECTROLÍTICA, PODEMOS HAGER-LA CONSIDENACIÓN DE QUE LA ZONA CON EXCESO DE IONES OXÍGENO O DE--FECTO DE ALUMINIO Y QUE AL MISMO TIEMPO FUNCIONA COMO SEMICONDUCTOR TIPO P, NO APARECE AL SUSPENDER EL VOLTAJE APLICADO EN EL SENTIDO- DE FORMACIÓN, YA QUE COMO SE DIJO AL INIGIARSE ESTE TEMA, SE PIER-DEN LOS IONES DE LA INTERFASE EXTERNA, QUEDANDO PROPORCIONALMENTE-SOLO UNOS CUANTOS IONES OXÍGENO QUE LOGRARON PENETRAR LA RED CRIS-TALINA Y QUE SERÁN DESALOJADOS POSTERIORMENTE POR LA EVOLUCIÓN DE-HIDRÓGENO. ASÍ PUES SE PUEDE CONSIDERAR QUE DURANTE ESTE PASO LA -PELÍCULA DEJA DE TENER EXCESO DE IONES OXÍGENO.

AHORA, UNA VEZ ELIMINADA LA REGIÓN SEMICONDUCTORAS TIPO P, ES MÁS FÁCIL CONCEBIR LA CONDUCUIÓN DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES --HECHOS: LA CAPA AISUANTE SE REDUCE POR LA PENETRACIÓN DE CATIONES-PRESENTES EN EL ELECTROLITO QUE ANTES ESTABAN EN LA ZONA INMEDIATA A LA INTERFASE EXTERNA, EN TIEMPO AIRÁS REGIÓN P, SIMULTÁNEAMENTE-LOS ELECTRONES SE MUEVEN CON FACILIDAD Y LLEGAN DESPUÉS DE CRUZAR LA PARTE SENICONDUCTORA POR EXCESO HASTA EL LÍMITE DE LA PARTE AIS LANTE. UNA VEZ QUE SE HA REDUCIDO EL ESPESOR DE LA ZONA DE COMPOS<u>I</u> CIÓN ESTEQUIOVÉTRICA ES MUCHO MÁS FÁCIL PARA LOS ELECTRONES CRUZA<u>R</u> LA, EFECTUANDO POR CONSIGUIENTE LA CONDUCCIÓN.

Se puede considerar el proceso de deformación como una prolongación del modelo anterior, ya que los cationes provocarán el <u>A</u> deligazamiento constante de la zona aislante de la película, hasta que la corriente alcance valores de saturación muy elevados. Por consiguiente, apartándose de la suposición de van Geel, se puede pensar que el angostamiento de la película en su parte aislante, no es debido a una electrólisis tan difície como la del Al₂O₃ quetinvolucra el desplazamiento del aluminito hacia el metal y el movimiento del oxígeno para perderse en el electrolito; sino a una fo<u>r</u> ma de penetración catiónica en la zona que antes portaba un exceso de iones oxígeno y que hace posible el paso de cos electrones desDE EL METAL ATRAVESANDO LA PARTE "N" SEMICONDUCTORA Y CERRANDO EL -CIRCUITO, DESPUÉS DE GRUZAR LA ZONA CENTRAL DE COMPOSICIÓN ESTEQUI<u>O</u> MÉTRICA.

FARA UNA TENSIÓN ALTERNA APLICALE SOBRE UN METAL "VÁLVULA" ZÓXIDOZELECTRULITO, SE PUEDEN APLICAR EN INTERVALOS LOS PASOS ANTES VISTOS, PUES ES MUY FACTIBLE QUE SE LLU - A CAGO LA FORMACIÓN Y DE-FORMACIÓN DE LA CAPA "P" SEMICONDUCTORA, QUE PRÁCTICAMENTE DETERMI-NA LA RECTIFICACIÓN.



- EL COMPORTAMIENTO DE LAS PELÍCULAS CUANDO SE SUSTITUYE-EL ELECTHOLITO POR UNA PLACA METÁLICA PUEDE EXPLICARSE SEL MODO SI-GUIENTE: ÉS VERDAD, COMO INFORMAN LAS INVESTIGACIONES CITADAS ANTE-RIORMENTE, QUE TAMBIÉN SE PRESENTA CIERTA ASIMETRÍA ELÉCTRICA EN P<u>E</u> LÍCULAS DE ÓXIDO EMPAREDADAS ENTRE CONTACTOS METÁLICOS Y QUE DICHA-PROPIEDAD ES MÁS NOTABLE A ELEVADAS TEMPERATURAS. SE PUEDE ACEPTAR-LO ANTERIOR SIN DIFICULTAD EN EL MODELO PROPUESTO, YA QUE ES EVIDEM TE LA EXISTENCIA DE UN EXCESO DE ÁTOMOS DE ALUMINIO EN LA PELÍCULA-DE ÓXIDO, CON LO CUAL APARECE ÉSTE COMO UN SEMICONDUCTOR TIPO "N";-ESTÁ JUSTIFICADA PLENAMENTE LA DIFERENCIA DE LAS RESISTENCIAS EN --LOS SENTIDOS DE BLOQUEO Y CONDUCCIÓN. POR OTRA PARTE ESTE MODELO --ESTÁ DE ACUERDO CON EL DE SCHMIDT EN LO QUE SE REFIERE A LA BARRERA SUPERFICIAL. ASÍ PUES CUANDO SE APLICA UN POTENCIAL ANÓDICO A LOS -BORNES DE UN SISTEMA NETAL/ÓXIDO/METAL LOS ELECTRONES ENCUENTRAN MA YOR DIFICULTAD EN EL FLUJO, QUE CUANDO SE APLICA EL MISMO POTENCIAL EN EL SENTIDO CONTRARIO AL DE FORMACIÓN DE LA PELÍCULA.

CAPITULO VI

- a) Resumen del Trabajo Experimental.
- b) Discusión y Conclusiones.
A) RESUMEN DE LA PARTE EXPERIMENTAL.

EL TRABAJO EXPERIMENTAL SE PUEDE REDUCIR A DOS PUNTOS FUN-DAMENTALES EL SISTEMA ZN/ZNO/ELECTROLITO Y EL SISTEMA AI/AI₂O₃/e--Lectrolito,

1) Para el primer sistema se empezó por hacer un estudio – de las disoluciones del H_2SO_4 empleado como electrolito para for-mar la película de óxido en corrientes alternas.

LA PRIMERA OBSERVACIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO FUÉ QUE EL ÁCI-Do sulfúrico en casi todas las concentraciones ataca en mayor o m<u>e</u> Nor proporción a los electrodos de acero usados como cátodos.

SE OBSERVÓ QUE LAS DISOLUCIONES JUE MEJOR RELACIÓN DE REC-TIFICACIÓN PRESENTARON SE ENCONTRARON ENTRE EL 60 y 70 % EN VOLU--MEN.

DESPUÉS SE INICIÓ EL ESTUDIO DE LOS ELECTROLITOS SEMISÓLI-DOS, VARIANDO LAS JONCENTRACIONES DE ÁCIDO RESPECTO AL PESO TOTAL-DE LA PASTA Y DETERMINANDO DE QUE MODO INTERVIENEN OTROS FACTORES, COMO LA DISTANCIA ENTRE LOS ELECTRODOS, LAS CARACTERÍSTICAS DE ÉS-TOS Y EL EMPLEO DE SUSTANCIAS DE IMPORTANCIA SECUNDARIA COMO DEPO-LARIZANTES.

LA PASTA QUE PROPORCIONÓ MEJORES RESULTADOS FUÉ PREPARADA-CON CAULÍN, ÁCIDO SULFÚRICO Y AGUA, TENIENDO UNA CONCENTRACIÓN DE-ÁCIDO POR PESO TOTAL DE LA PASTA DE 45%.

TAMBIÉN SE LLEVARON A CABO EXPERIMENTOS FORMANDO LA PELÍC<u>U</u> La ZNU en corriente directa.

SE HIZO EL ESTUDIO PARA SELECCIONAR LOS LÍMITES DE CONCEN-TRACIONES DE H_SSU₄ que obtenían mejores relaciones de rectificación PARA CONCENTRACIONES DESDE 0.001 HASTA 10 N NO PUEDE LLE--VARSE A CABO LA FORMACIÓN DE LA PELÍCULA DE ÓXIDO, YA QUE EL ÁNODO PRESENTA UN ATAQUE QUE IMPIDE LA FORMACIÓN DE LA PELÍCULA DE ÓXIDO.

LA FORMACIÓN ADECUADA DE LAS PELÍCULAS DE ÓXIDO SÓLO PUEDE REALIZARSE PARA CONCENTRACIONES MAYORES DEL 50% EN VOLUMEN DE ÁCI-DO, EMPERO SE LLEVÓ A CABO LA OXIDACIÓN USANDO EL ÁCIDO CONCENTRA-DO (DENSIDAD 1.82 Q.F.) YA QUE NO ATAGA LOS ELECTRODOS EN FORMA --TAN VIOLENTA QUE PARA CONCENTRACIONES MÁS BAJAS. SE SIGUIERON EST<u>U</u> DIANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE FORMACIÓN DE LA CELDA CON CORRIENTE-DIRECTA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO Y DE LA RESISTENCIA DEL CIRCUITO EX-TERNO.

En las pruebas subsiguientes se usó cátodo de carbón, en lugar del de acero, que no es inerte en estas condiciones.

Par estos casos se forma la película de óxido primero en una celda con el electrolito líquido, aplicando una tensión directa, pasando después los ánodos a dispositivos donde se emplean las pastas como electrolitos.

La mejor pasta, encontrada después de 25 días de prueba, -Bajo condiciones de trabajo intermitente, fué preparada con caolín y ácido sulfúrico concentrado (1.82 de densidad) en proporción de-55% en peso.

TOMANDO COMO BASE ESTA PASTA SE DISEÑÓ UN DISPOSITIVO COMO-EL DE LA FIGURA 67.

2) Para el sistema AI/AI $_2O_3$ /electrolito las pruebas se in<u>l</u> ciaron del mismo modo que para el ZN/ZNO, o sea estudiando Qué e-lectrolitos y en qué concentraciones producían la mejor relación - DE RECTIFICACIÓN, AL PRINCIPIO (COMO LN EL CASO ANTERIOR) LA FORMA CIÓN DE LA PELÍCULA DE ÓXIDO SE HIZO EN CORRIENTE ALTERNA.

SE PUEDE OBSERVAR EN LA TABLA XVIII QUE PARA IGUALES CON--CENTRACIONES DE LÍQUIDO POR PESO DE PASTA, EXISTE UNA DIFERENCIA -NOTABLE ENTRE EL SISTEMA ZNZNO/ÁCIDO-CAOLÍN Y EL AI/AI $_2O_3$ /electro-Lito débil-caolín, pues la eficienc-a de este último disminuye en-Relación con el primero, principalmente debido a la caída de pote<u>N</u> CIAL EN LA CELDA.

POR ESTA RAZÓN, PARA ESTAS CELDAS SE USAN CONCENTRACIONES-Menores de sólidos, aunque pierdan consistencia en las pastas.

PARA EL SISTEMA AI/AI₂O₃/ELECTROLITO TAMBIÉN SE HICIERON -PRUEBAS FORMANDO LA PELÍCULA CON CORREIENTE DIRECTA Y ESTUDIANDO -QUE CONCENTRACIONES Y QUE ELECTROLITOS SON LOS ADECUADOS PARA PRE-PARAR POSTERIORMENTE LAS PASTAS.

ÉN TODOS LOS CASOS SE FORMARON PRIMERO LOS ÁNODOS EN CO---RRIENTE DIRECTA EN CELDAS APARTE CON UN ELECTROLITO ADECUADO (GEN<u>e</u> Ralmente 40 g/1 de bórax y 40 g/1 de ác. bórico).

LOS MATERIALES SÓLIDOS QUE SE EMPLEARON COMO SOPORTE EN LAS PASTAS FUERON LOS SIGUIENTES: MICA EN POLVO (BLANCA Y CAFÉ), CAOLÍN, CEL<u>U</u> LOSA DE ALGODÓN Y DE CAÑA Y SÍLICA GEL DE U,008 CM.

LA PASTA SELECCIONADA COMO LA MEJOR PARA ESTE SISTEMA FUE-PREPARADA CON UNA SOLUCIÓN DE 40 G/I DE ÁCIDO BÓRICO Y 40 G/I DE -BÓRAX, MEZCLADA CON EL CAULÍN DE MANERA QUE LA PROPORCIÓN DE AGUA-EN LA PASTA FUÉ DE 60%.

POR ÚLTIMO SE DETERMINARON LOS LÍMITES DE CARGA EN EL CIR-Cuito Externo, para el cual estos sistemas mostraron mejor relación de rectificación. B) DISCUSION Y CONCLUSIONES.

Para valorar el sistema semisólido de rectificación cabe hacer sobre él un análisis que informe si el sistema es eficienteo no, ventajoso, industrializable, en fin cuáles son sus cualida-des y defectos. Se empezará por ver que tan eficientes son estos sistemas.

SE PUEDE ASEGUHAR SIN TEMOR A EQUIVOCACIÓN QUE TODOS LOS -SISTEMAS DE RECTIFICACIÓN ELECTROLÍTICA SON INEFICIENTES - ¿ ES LA EFICIENCIA INHERENTE A ESTOS SISTEMAS O DEPENDE DEL GRADO DE PURE-ZA DE LOS ELECTRODOS Y LA CONCENTRACIÓN DEL ELECTROLITO EXCLUSIVA-MENTE? -

ESTA PREGUNTA ENCIERRA PRÁCTICAMENTE LA CLAVE PARA SABER -

SI ATENDEMOS LA ESRUCTURA PROPUESTA EN EL CAPÍTULO ANTE---RIOR PARA EXPLICAR LA NATURALEZA DE LA CAPA DE ÓXIDO, ES FÁCIL HA<u>S</u> TA CIERTO PUNTO DARSE CUENTA Y VER QUE LAS PÉRDIDAS PRINCIPALES DE EFICIENCIA RADICAN EN LA ZONA QUE SE HA CONSIDERADO COMO AISLANTE, O SEA LA DE COMPOSICIÓN ESTEQUIOMÉTRICA, PORQUE AL SOMETER EL SIS-TEMA BAJO UNA CORRIENTE ALTERNA, EL MECANISMO "FORMACIÓN"-"DEFORMA CIÓN" MANTIENE LA PELÍCULA DE ÓXIDO EN SU PARTE AISLANTE SIEMPRE-CON UNA RESISTENCIA DETERMINADA Y POR OTRA PARTE, COMO EL BLOQUEO-NUNCA LLEGA A SER PERFECTO, TAMBIÉN HABRÁ SIEMPRE UNA CURRIENTE DE FUGA, TODAVÍA MAYOR QUE LA QUE SE OBTIENE DURANTE EL CURSO DE LA--FORMACIÓN DE LA PELÍCULA. ESTO EXPLICA LA DOBLE PÉRDIDA EN LA EFI-CIENCIA DEL SISTEMA. FOR UNA PARTE LA CAPA DE COMPOSICIÓN ESTE----QUIOMÉTRICA CON SU RESISTENCIA EN EL SENTIDO DE CONDUCCIÓN HACE ---

139

CAER EL POTENCIAL EN ÉLLA Y POR OTRO LADO LA FALTA DE RESISTENCIA-EN EL SENTIDO DE BLOQUEO PROVOCA UNA FUGA EN LA CORRIENTE QUE CIR-CULA POR EL TRANSFORMADOR, ABATIENDO DE ESTE MODO LA EFICIENCIA.

Como se hizo observar, un rectificador electrolítico es de por si poco eficiente, sus máximas eficiencias teóricas no pasan del 70 %, lo cual lo hace quedar casi totalmente fuera de los ojos de los industriales.

SIN EMBARGO, CABE TAMBIÉN SEÑALAR, QUE NO TODAS LAS PÉRDI-DAS DE EFICIENCIA SON INHERENTES AL SISTEMA ELECTROLÍTICO, YA QUE-BUENA PARTE DE LAS PÉRDIDAS SON DEBIDAS A IMPUREZAS EN LOS METALES QUE SIRVEN COMO ÁNODOS. POR EJEMPLO, LA EXISTENCIA DE IONES FE⁺⁺ Ó FE⁺⁺⁺ SOBRE EL ALUMINIO ES ALTAMENTE PERJUDICIAL, LO MISMO QUE LA-PRESENCIA DE CLORUROS EN CUALQUIER COMPONENTE DEL ELECTROLITO; ---PUES PROVOCA LA RUPTURA DE LA PELÍCULA DE OXIDO EN FORMA DE "POROS" O "FISURAS".

TAMBIÉN ES CONVENIENTE APUNTAR QUE ESTOS DISPOSITIVOS ELE<u>C</u> TROLÍTICOS FUERON USADOS HACE MÁS DE 35 AÑOS PARA CARGAR BATERÍAS-Y EN ALGUNOS CASOS SUSTITUYENDO A LOS BULBOS, SIN EMBARGO DESPUÉS-DEL DESARROLLO DE LOS SEMICONDUCTORES LOS SISTEMAS ELECTROLÍTICOS-PLRDIERON TOTALMENTE SU APLICACIÓN INDUSTRIAL. -¿ QUÉ VENTAJAS PO-DRÍA PRESENTAR UN SISTEMA ELECTROLÍTICO PARA RECTIFICAR LA CORRIEN TE, CUANDO EXISTEN DISPOSITIVOS COMPACTOS Y SUMAMENTE EFICIENTES -CUMO LOS DIODOS DE SILICIO Y GERMANIO ?.-

AUNQUE EL SISTEMA PUEDE HACERSE MANUABLE SUSTITUYENDO EL -ELECTROLITO LÍQUIDO POR UNA PASTA, EN HONOR A LA VERDAD TAMPOCO ES UNA GRAN SOLUCIÓN, YA QUE LA EFICIENCIA SE VE AFECTADA TODAVÍA MÁS A CAUSA DE LA RESISTENCIA INTERNA DE LA CELDA.

140

DE ACUERDO CON LAS EXPERIENCIAS LLEVADAS A CABO EN ESTE --TRABAJO Y APOYÁNDONOS EN LAS PUBLICACIONES QUE SOBRE EL TEMA HAN <u>A</u> PARECIDO, ES POSIBLE AFIRMAR QUE ESTOS SISTEMAS ELECTROLÍTICOS, --YA SEA QUE EMPLÉEN PASTAS O ELECTROLITOS LÍQUIDOS, NO TIENEN NING<u>U</u> NA PERSPECTIVA INDUSTRIAL, YA QUE DESDE HACE TIEMPO SON OBSOLETOS.

Sin embargo lo anterior no debe hacer pensar erróneamenteque no tiene ningún objeto el estudio de estos fenómenos y que ti<u>e</u> ne cerradas las puertas de la investigación,-¿ Puede entonces ex-plicarse el hecho que poderosas companías dediquen tiempo y esfue<u>r</u> zo en algo que no tiene interés ?. Ciertamente el estudio de estos fenómenos, aunque quizá no lleve a la industrialización de este t<u>i</u> po de rectificadores, presenta horizontes nuevos en el campo de la electroquímica y sus relaciones con la física del estado sólido, -Una prueba concreta del avance en estos terrenos es el diseño de condensadores de tantalio con "electrolito" de MNO₂ depositado sobre películas de Ta₂O₅.

141

CAPITULO VII

BIBLIOGRAFIA

a) Libros.

b) Revistas.

e) Patentes

P. J. HOLMES. "THE ELECTROCHEMISTRY OF SEMICONDUCTORS" ACAD, PRESS Cap. 1 (1962)

P. DELAHAY, R.W. GURNEY & G.W. TOBÍAS. "ADVANCES IN ELECTROCHEMIS-TRY AND ELECTROCHEMICAL ENGINEERING" INTERSCIENCE PUBLIC CO. (1962) S. GLASSTONE. "INTRODUCTION TO ELECTROCHEMISTRY" D. VAN NOSTRAND -CO. INC. P. 435 (1960)

J.J. BIKERMAN. "SURFACE CHEMISTRY" (THEORY AND APLICATIONS). ACAD. Press Inc. N.Y. (1958)

W. WHRENBERG. "ELECTRIC CONDUCTION IN SEMICONDUCTORS AND METALS" -Clarendon Press Oxford p. 263 (1958)

H.K. HENSICH. "RECTIFYING SEMICONDUCTORS CONTACTS" CLARENDON PRESS UXFORD P. 268 (1957)

H. C. GATOS "THE SURFACE CHEMISTRY OF METALS AND SEMICONDUCTORS" -John Wiley & Sons, Inc. Cap. 1, 9-54. (1950)

W. SHOCKLEY. "ELECTRONS AND HOLES IN SEMICONDUCTORS". P.86 D. VAN-Nostrand & Inc. N.Y. P. 86 (1950)

H. K. HENSICH "METALIC RECTIFIERS". CLARENDON PRESS OXFORD P. 51 (1949).

H.C. TORREY & G.A. WITHMER "CRISTAL RELTIFIERS" MC, GRAW HILL INC. P. 68 (1948)

N. F. MOTT AND R.W. GURNEY. "ELECTRONIC PROCESS IN IONIC CRISTALS" UXFORD UNIV. PRESS ACAD. P. 174 (1948)

R. M. BARRER "DIFFUSION IN AND THROUGH SOLIDS", MC. MILLAN CO. N.Y. P. 239 (1941)

G.W. MÜLLER UHLENHOF. "TROCKENGLEICHRICHTER" MÜNCHEN (1939) W. CH. van Geel. "Halbleiterprobleme" Vieweg & Sohn Braunschweig -I. p. 299 (1954) J. DE BOER, "ELECTRON EMISSION AND ADSORPTION PHENOMENA", CAMBRIDGE University Press, (1935)

A. GÜNTHERSCHULZE U. HANS BETZ. "ELECTROLYTIKKONDENSATOREN". M.K.-Berlín (1937); Za. Edición (1952).

J.J. EDWARDS, "THE ALUMINUM INDUSTRY" MC, GRAW HILL, VOL 11 P. 725 - (1930).

H. SHERING. "Die Isolierstoffe der Elektrotechnik" M. Krayn Berlin p.4 (1924).

G. JANDER. "DIE CHEMIE IN WASSERÄHNLICHEN LÖSSUNGSMITTEL" SPRING -- VERLAG BERLIN, P.230 (1940).

B) REVISTAS:

(1963)

į

ł

į

1) A.T. FILYAER S.U. KARPACHEV & S.F. PAL'QUEV. DOKL. AKAD. NAUK.-S.S.S.R.; 149, 909-10

(1962)

2) V.G. LEVICH & B.M. GRAFOC. DOKL. AKAD. NAUK. S.S.S.R.; 147, ---1402-5.

(1961)

3) A.P. BELOVA, L.G. GORSKAYA Y L.N. ZAKGEIM. SOVIET PHYS. SOLID -STATE; V 3, NO.6, 1349-53

4) P. DELAHAY, J. AM. CHLM. Soc.; V 83, 312-22

(1960)

5) B.M. TAREEV & M.N. LERNEV. F.T.1. 12, 2487

6) P. DELAHAY, M. MATSUDA, J. AM. CHEM. Soc.; 82, 1547

7) P. DELAHAY, M. SENDA & C. WEIS, J. PHYS, GHEM.; 64, 960

9) P.F. SCHMIDT, F. HUBER & R.F. SCHWARZ; Pys. CHEM.OF SOLIDS; -15; 3-4, 270-90.
10) J. SASAKI; PHYS, AND CHEM. OF SOLIDS; 13, 177

8) H.H. BAUER J. ELECTROANAL. CHEM; 1, 256

(1959)

11) N. CH. VAN GEEL & C.A. PISTORIUS; PHIL. RES. REPTS; 14, 123-31
12) L. YOUNG; TRANS FARADAY SOC; 55, 437

13) YU. A. VDOVIN, B.M. GRATOV & V.A. MIAMLIN; DOKL, AKAD, NAUK. -S.S.S.R.; 129, 827-30

14) POLITICKY, A. FUCHSE; Z. NATURFOR; 149, 211.

15) R. BERRY & D. SLOAN; PROC. INST. RADIO ENGRS; 47, 1070.

16) VANABLES J. & R. BROUDY; J. APPL. PHYS.; 30, 1110.

17) M. KOBAYASHI; EXTENDER ABSTRACTS IRE COVENTION, PHILADELPHIA,-PROCEDING OF ELECTRONIC COMPONENTS CONFERENCE, U.S.A.

18) N. THIEN CHI; ONDE ELECTR. 39; 125.

19) HEILAND C. & P. HANDLER; J. APPL. PHYS. 30, 446.

20) J. RUDOLF; Z. NATURFOR; 149, 727

21) K. BOER, H. HANSCH U. V. KUMMEL; Z. PHYS; 155, 170.

22) K. BOER; Z. PHYS.; 155, 184.

23) E. ADIROVITCH; Z. PHYS.; 155, 195.

(1958)

24) RUDOLPH J.; Z. NATURFOR.; 139, 757

25) RUETSCHI P; Z. PHYS. CHEM.; 14; 277

26) J. FLYN; J. ELECTROCHEM SOC.; 105, 715

27) MORIN F.J.; BELL SYSTEM TECH.; 37, 1047.

28) P. WINKEL U. VERKERK.; PHIL. RES. REPTS.; 13, 501

29) BARKER G. C.; ANAL. CHIM. ACTA.; 18, 118.

- 30) G.L. BARKER, R.L. FAIRCLOTH & A.W. GARDNER; NATURE: 181, 247.
- 31) 1. A. VOOVIN; DOKL, AKAD, NAUK.; 120, 554
- 32) W. CH. VAN GEEL; PHIL. RES. REPTS.; 13, 265.
- 33) V. HAUSER & W. KERLER; REV. SCI. INSTRUM; 29, 380.
- 34) D. GROOT; PHIL. RES. REPTS.; 1, 489.

(1957)

- 35) K.B. ULUHAM; TRANS. FARADAY Soc.; 53, 80
- 36) P.F. SCHMIDT; J. APPL, PHYS.; 28, 278
- 37) W. CH. VAN GEEL & WINKEL; PHIL. RES. REPTS.; 12, 465.
- 38) P. BAYNTON, H. RAWSON & STANDWORTH J.; J. ELECTROCHEM. Soc.; -104, 237.
- 39) HEILAND G.; Z. PHYS.; 148, 15
- 40) H. GERISCHER & F. BECK; J. PHYS. CHEM.; 13, 389.
- 41) J. BURNHAM; I.R.E. TRANS, ON COMPONENTS PARTS; CP-4, 3, 73,
- 42) L. YOUNG; PROC. ROYAL SOC. LONDON;244, 1236-41
- 43) A.N. SMITH; CAN J. PHYS.; 35, 1151.
- 44) W. CH, VAN GEEL & B.I.I. SCHELEN. PHIL, RES. REPTS; 12, 240.
- 45) J. BURNHAM; I.R.E. TRANS, COMP. PARTS; 4, 73
- 46) H. CHURCH; CO-OPERAT, ELECTR, RES.; 3, 21-25 (1956)
- 47) W. CH. VAN GLEL; PHIL. RES. REPTS.; 11, 471-78
- 48) R. H. PLUMBLE; R.C.A. REV.; 17, 231.
- 49) D.A. VERMILYEA; J. APPL. PHYS; 27, 963.
- 50) R.J. TAYLOR & H.E. HARING; J. ELECTROCHEM. Soc.; 103, 611.
- 51) N. ANDO & H. HIRAI; J. INST. POLITLCH. USAKA CITY UNIV.; E3, 88
- 52) D.A. MC. LEAN & F.S. POWER; PROC. INST. RADIO ENGRS.; 44, 872.

- 53) T. GRIMLEY & TRAPNEL; PROC. ROYAL SOC.; A 234, 405 (1955)
- 54) M. SENDA & I. TACHI; BULL. CHEM. SOC. JAPAN; 28, 632
- 55) GERISCHER H. & VIELTICH W.; Z. PHYS. CHEM.; 3, 16.
- 56) YOUNG L.; TRANS, FARADAY SOC.; 51, 1250.
- 57) HETTI, U.F.; MH. UHEM.; 86, 699.
- 58) VERMILYEA D.; J. ELECTROCHEM. Soc.; 102, 207. (1954)
- 59) W. CH. VAN GEEL; HALBLEITERPROBLEME; 1, 299
- 60) YPUNG. L.; TRANS. FARADAY Soc.; 50, 164.
- 61) E. MOLLWO; Z. PHYS.; 138, 478,
- 62) A. T. VAGRAMYAN & A.P. POPKOV; ZHUR. FIZ. KHIM.: 28, 752-56.
- 63) VERMILYEA D.; ACTA MET.; 2, 346
- 64) L. N. ZAKGEIM; 'ELECTROLYTIC CONDENSATORS', GOSENERGIZDAT. (1953)
- 65) J.W.A. SCHOLTE & W. CH. VAN GEEL; PHIL, RES. REPTS.; 1, 45
- 66) MULLER E.; ERGEBN, EXAKT, NATURW.; 27, 290
- 67) KAWARMURA / & AZUMA K.; J. PHYS. Soc. JAPAN; 8, 797.
- 68) J.WA. SCHOLTE & W. CH VAN GEEL; PHIL. RES. REPTS.; 8, 47
- 69) A.J.W. Scholte & W. CH. VAN GEEL; Phil. Res. Repts.; 1, 45 (1952)
- 70) G. LRWIN.; ACTA URYS.; 5, 103-08
- 71) K. S. G. DUSS & H.P. AGARWAL; PROC. INDIA ACAD. SCI.; 35A, 45

72) H.E. HARING; J. ELECTROCHEM, SOC.; 99, 30-37

73) S. SHINOHARA & R. HOSCHINO; J. FAC, SCI, HOKKAIDO U. 114, 104-6 74) K. NAGSE, MEMORIES OF THE INSTITUTE OF SCIENTIFIC AND INDUSTR<u>1</u> AL RES.; OSAKA UNIVERSITY 10: 66-71. (1951)

75) N. CH. VAN GEFT & B. C. BOUMA: PHILE	RES.	REPTS.;	6,	401-24
--	------	---------	----	--------

- 76) F. ANSBACHER & N. EHRENBER; PROC. ROYAL SOC.; A64, 362.
- 77) A. CHARLESBY; AERE. REP. M. R.-714, HARWELL.
- 78) W. WEISKIRCHNER; Z. NATURFOR, 6A; 509-11.
- 79) K.S.G. Doss & H.P. Agarwal; PRoc. India Acad. Sci.; 34A, 263
- 80) M. FOURNIER; COMP. REND.; 232, 1673.
- 81) W. CH. VAN GEEL & J.W.A. SCHOLTE; PHIL. RES. REPTS.; 6, 54-74
- 82) F. Rose; ANN. PHYS.; (LEIPZIG) 9, 97
- 83) F. H. RAYMOND; ANN. TELECOM.; 6, 262-72.
- 84) W. CH. VAN GEEL; PHYCA GRAV.; 17, 761-76

(1950)

- 85) LOMER P.; PROC, PHYS'.; 63, 808
- 86) A. J. DEKKER & H.M.A. URQUHART; J. APPL. PHYS. 21, 708-13.
- 87) LOMER P.; NATURE (LONDON); 166, 191.
- 88) A.J. DEKKER & W. CH. VAN GEEL; PHIL. RES. REPTS.; 5, 250-261
- 89) A. J. DEKKER & W. CH. VAN GEEL; 5, 303-14
- 90) W. CH. VAN GEEL & B.C. BOUMA; PHIL. RES. REPTS; 5, 461-75.
- 91) K.S.G. Doss & H.P. Argawal; J. Sci. Industrial Res. India; 9 B (1949) / 280.
- 92) G. HASS; J. UPT, Soc. AM.; 39, 532-41
- 93) E.A. VOLODIN; MED. PROM. S.S.S.R.; 2, 31-32.
- 94) G. PFOTZLR: Z. NATURFOR.; 4, 691-706

(1948)

95) S. TOLANSKI; MULTIPLE-BEAM INTERFOTOMETRY OF SURFACES AND FILM, Oxford, Clarendon Press, 147.

96) E. BRANDERBERGER & R. HÄFELI; HELV, CHIM. ACTA; 31, 1168

- 97) B.V. BERYAGIN & R.M. FRIEDLAND; J. TECH. PHYS; (Moscú) 18, 1443 (1947)
- 98) N.F. MOTT; THANS. FARADAY SOC.; 43, 429
- 99) W. WALKENHORST; NATURWISS.; 34, 373.
- 100) A. J. DERKER & W. CH. VAN GEEL; PHIL. RES. REPTS.; 2, 313-19 (1946)
- 101) T.R. RHEA & B.R. GONNELL. TRANS. ELECTROCHEM. Soc.; 90, 21. (1944)
- 102) S. ANDLRSON; J. APPL. PHYS.; 15, 477 (1943)
- 103) S. ANDERSON.; J. APPL. PHYS.; 14, 601-609. (1940)
- 104) A. AUSTIN & WHITEHEADS; PROC. ROYAL SOC; A176, 33. (1939)
- 105) M. GENTWERSWER & K. GUMINSKI; FUNDAMENTA. RADIOL.; 18, 24.
- 106) W. SCHOTTKY; Z. PHYS.; 113, 367-414
- 107) M. GENTWERSWER & K. GUMINISKI; CHEM, ZENTR.; 11, 796 (1938)
- 108) 'METAL CLEANING FINISHING' 10, 10, (SMITH)
- 109) L. E. PRICE & G.J. THOMAS; J. INST. OF METALS;63, 21.

110) E. DAVYDOV; TECH, PHYS. USSR.; 5, 87 95. (1937)

- 110) TRANS, LIEUTHOCHEM, SOC. 1 12, 225. (GRONDAHL)
- 112) A. GUNTHERSCHULZE U. HANS BETZ: Z. PHIS.; 104, 440-41
- 113) A. GUNTHEH U. HANS BETZI Z. PHYS.; 107, 633-41,
- 114) A. GNTHERSCHULZE U. HANS BETZ.; Z. PHYS.; 107, 347-53

(1936)

115) HUNG-AO YU Y PAO-YUEN TIEN; J. CHINESE CHEM. Soc.; 380-7. 116) C. WAGNER; Z. PHYS. CHEM.; B 32, 447 117) W. J. GULBA; ALUMINUM; 18, 145-7 118) W. HARTMANN; Z. PHYS.; 102. 709-33 (1935)119) WERNER BAR; Z. PHYS.; 98, 267-79 120) U. MOHR; Z. PHYS.; 93, 298-314 121) E. W. CHAMBERS; TRANS ELECTROCHEM, SOC; 67 122) STURMER; Z. TECH. PHYS.; 12, 508 123) R. STÖRMER; Z. TECH. PHYS.; 16, 508 124) H. KESSEL; Z. TECH. PHYS.; 12, 506 125) E.J.W. VERWEY; Z. KRISTALLOGR, A 91; 317-321 126) E.J.W. VERWEY; PHYSICA'S GRAV.; 2, 1059-1063 127) E.J.N. VERNEY; J. CHEM. PHYS.; 3, 592-94 (1934)128) DE BOER T. & W. VAN GEEL; PHYSCA 1, 449 129) A GUNTHERSCHULZE U. H. BETZ; Z. PHYS., 91, 82 130) W. CH. VAN GEEL & H. EMMENS; PHYSICA; 1, 45 131) W. CH. VAN GEEL; PHYSICA; 1, 531-42 (1933) 132) M. MARINESCO, CHEM. ZENTR.; 1, 983 133) O. LOSEV.; RUSS.; 28, 548 134) P.O. SCHUPP; Z. PHYS.; 84, 412-24 135) P.O. SCHUPP; Z. ELEKTROCHEM; 39, 731-35 136) W. MAYER & A. SCHMIDT; Z. TLCH. PHYS.; 14, 10-18 157) C. WAGNER; Z. PHYS. CHEM.; B 21, 25

- 138) W. CH. VAN GEEL; Z. PHYS.; 87, 220 (1932)
- 139) M. MARINESCO; SCI. ABS.; 36 B, 39-40
- 140) P.O. SCHUPP; Z. LLEKTROCHEM; 37, 726-34
- 141) W. G. BURGERS; Z. PHYS.; 74, 593-603
- 142) L.L. BARNES; PHIL, MAG.; 12, 76-81
- 143) A. GUNTHERSCHULZE U. H. BETZ; Z. PHYS.; 73, 508-596
- 144) E. NEWBERG; PROC. ROYAL SOC.; A 137, 134-45
- 145) F.W. GODSEY; TRANS. AM. INST. ELECTR. ENGRS; 61. (1931)
- 146) A. GUNTHERSCHULZE U. H. BETZ; Z. PHYS.; 73, 580-85
- 147) A. GUNTHERSCHULZE U. H. BETZ; Z. ELEKTROCHEM.; 37, 726-34
- 148) A. GUNTHERSCHULZE U, H. B. 2: Z. PHYS.; 68, 145-61

149) W. CH. VAN GEEL; Z. PHYS.; 39, 765. (1930)

- 150) S. FUJII; BULL, KIJOTTO IND. RES. INST.
- 151) W. USTWALD; KOLLOIDCHEM. BEIHEFTE; 32,1-113
- 152) A. DOBÍAS, L. KRAM & O. LEBEDISKAYA; Z. PHYS.; 61, 852 (1929)
- 153) W.B. PIETENPOL & A.P. FRIESEN; PHYS. Rev.; 33, 277-8 (1928)
- 154) H.U. SIEGMUND; TRANS, AM, LEECTROCHEM, Soc.; 53, 6.
- 155) N. E. HOLLAND; TRANS, AM. ELECTROCHEM, Soc.; 53, 203 (19.7)
- 150) N. HAMBÜCHEN; TRANS, AM, ELECTROCHEM, Soc.; 51, 4
- 157) W.L. MESLRVE; PHYS. REV.; 30, 215-21

(1924)

- 158) H.D. HOLLER & J.P. SCHORDT; NATL, BUR, ST. TECH, PAP. No. 265 (1922) /465-527
- 159) A GUNTHERSCHULZE; Z. PHYS.; 9, 225-45 (1921)
- 160) A. GUNTHERSCHULZE; Z. PHYS.; 6, 237-47
- 161) A. GUNTHERSCHULZE; ANN. PHYS.; 65, 223
- 162) A. GUNTHERSCHULZE; ANN. PHYS.; 22, 146-8
- 163) C. HULTLER; Z. ELEKTROCHEM.; 27, 101-03 (1917)
- 164) E.R. WALCOTT & C. J. ÉRICKSON; PHYS. REV.; 9, 480. (1911)
- 165) A. GUNTHERSCHULZE; ANN, PHYS.; 34, 657-710
- 166) A. GÜNTHERSCHULZE; Z. ELEKTROCHEM; 14, 33-47 (1909)
- 167) ATHANASIADIS; J. PHYSIQUE; 4, 7, 77(.
- 168) A. GUNTHERSCHULZE; ANN. PHYS.; 28, 787-807 (1902)
- 169) GUTHE; PHYS. REV.; 14
- 170) GUTHE; PHYS. REV.; 30, 215-21,

c) PATENTES:

R. D. MERSHON; U.S. 1,141,402; JUN 1
 J. COULSON; U.S. 1, 387, 471; Aug. 6
 J. COULSON; U.S. 1, 438, 636; DEC. 12
 E.W. ENGLE; U.S. 1, 495, 582; May 27
 J.W FRASER; U.S. 1, 521, 441; DEC. 30

6) J. SLEPIAN; U.S. 1, 543, 729; JUNE 30

7) L. J. KEELER; U.S. 1, 628, 785; MAY 17

8) E.C. HALL; U.S. 1, 607, 075; Nov. 16

9) LE RUE P. BENSING; U.S. 1, 645, 085; UCT.11

10) W. NORRISON; U.S. 1, 647, 649; Nov. 1

11) W. MORRISON; U.S. 1, 647, 650; Nov. 1

12) E. ROMANELLI; U.S. 1, 648, 963; Nov. 15

13) C.E. OGDEN; U.S. 1, 648, 703; MARCH 6

14) W.H. GRIMDITCH & J.N. HUNSBERGER JR.; U.S. 1, 662, 383; MARCH 13

15) A.B. MUNTYAN; U.S. 1, 662, 075; MARCH 13

16) F.W. BARHOFF & W.C. BROOKS; U.S. 1, 658, 914; FEB 14

17) W. MORRISON; U. S. 1, 668, 863; MAY 8

18) E. ENGLE. U.S. 1, 680, 210; AUG. 7

19) H. C. KREMERS; U.S. 1, 682, 846; SER 4

20) W.M.C. READ; U.S. 1, 687, 684; SEP. 18

21) E.W. ENGLE; U.S. 1, 686, 316; UCT.2

22) J.K. ELDERKIN; U.S. 1, 689, 819; OCT 30.

23) WATTER L. HOLLAND; U.S. 1, 691, 806; Nov. 13

24) S. T. MOODHULL; U.S. 1, 695, 989; DEC 18

25) G. D. BAGLY & F.T. BOWDITCH; U.S. 1, 706, 950; MARCH 26

26) R. C. BENNER; U.S. 1, 700, 951; MARCH 20

27) C.E. UGDEN; U.S. 1, 707, 234; APR, 2

28) C. W. BALKE, US. 1, 710, 806; APR, 30

29) W. H. GIMDITCH; U. J. 1, 723, 154; AUG. 6

30) W. H. GIMDITCH; U. S. 1, 723, 155; Aug. 6

31) BOSCH MAGNETO LU.; U.S. 1, 721, 155; JUL 23

32) C.C. CARPENTER; U.S. 1, 727, 963; SEP. 10 33) R. D. MERSHON; U.S. 1, 728, 691; SEP. 27 34) N. V. HOPKINS; U.S. 1, 728, 182; SEP. 17 35) ERNEST F. LUNDEEN; U.S. 1, 729, 429; SER 24 36) F. H. MACKENZIE; U.S. 1, 727, 650; SEP. 10 37) F. T. BOWDICH; U.S. 1, 727, 462; SEP. 10 38) H.C. RENTSCHLER; U.S. 1, 748, 780; MARCH 11. 39) E.F. LUNDEEN; U.S. 1, 749, 145; MARCH 4. 40) W.M. DOOLEY; U.S. 1, 748, 011; FEB, 18 41) LE RUE P. BENSING; U.S. 1, 775, 417; SEP. 9 42) R.T. MACK; U.S. 1, 999, 408; APR, 30 43) R.D. MERSHOM; U.S. 2, 024, 320; DEC.17. 44) R. D. MERSHON; U.S. 2, 079, 081; MAY 4 45) A.M. GEORGIER; U.S. 2, 155, 086; APR, 18 46) A.M. GEORGIER; U.S. 2, 198, 494; APR. 23 47) J.B. BRENNAN & L. MARSCH; U.S. 2. 239. 988; APR. 29 48) J.B. BRENNAN; U.S. 2, 278, 161; MARCH 31 49) J.B. BRENNAN; U.S. 2, 290, 163; JULY 21 50) JOSEPH BRENNAN; U.S. 2, 310, 932; FEB, 16